00001	Mikrowellenaktivierbare Latentwärmespeicherkörper
00002	
00003	Die Erfindung betrifft einen Latentwärmespeicherkörper
00004	mit einem Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis
00005	und Verfahren zur Herstellung eines Latentwärmespeicher-
00006	körpers.
00007	
80000	Latentwärmespeicherkörper dienen bekanntlich zur zeitli-
00009	chen Entkoppelung von Wärme- bzw. Kälteerzeugung und
00010	nachfolgendem Wärme- bzw. Kälteverbrauch. Sie ermögli-
00011	chen eine Steigerung der Effektivität, indem das in
00012	ihnen enthaltene Latentwärmespeichermaterial bei einem
00013	durch Wärmezufuhr hervorgerufenen Phasenübergang, bspw.
00014	von fest nach flüssig, Wärme speichert und bei einem
00015	zeitlich entkoppelten, entgegengerichteten Phasenüber-
00016	gang Wärme abzugeben vermag. Die zeitliche Entkoppelung
00017	von Wärmezu- und abfuhr ermöglicht lange, durchgängige
00018	Laufzeiten von Wärme- bzw. Kälteerzeugern mit hohen
00019	Wirkungsgraden und geringen An-, Abfahr- und Still-
00020	standskosten. Latentwärmespeicherkörper werden bei-
00021	spielsweise in Anlagen zur Wärmeerzeugung aus Solarener-
00022	gie oder aus fossilen Energieträgern verwendet, darüber
00023	hinaus aber auch in Kühlkreisläufen. Zum Stand der
00024	Technik wird beispielsweise auf die PCT/EP 93/03346 und
00025	auf die PCT/EP98/01956, sowie auf die darin genannten
00026	weiteren Druckschriften verwiesen. Insbesondere ist aus
00027	der PCT/EP98/01956 ein Latentwärmekörper mit in einem
00028	Aufnahmeräume aufweisenden Trägermaterial aufgenommenen
00029	Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis bekannt.
00030	Bei dem bekannten Latentwärmekörper wird darauf abge-
00031	stellt, daß das Trägermaterial aus einzelnen Trägerma-
00032	terialelementen beispielsweise durch Verklebung zusam-
00033	mengesetzt ist, wobei jedenfalls zwischen den Trägerele-
00034	menten kapillarartige Aufnahmeräume für das Latentwärme-

00068

00069

00035 speichermaterial ausgebildet sind. Diese Anordnung führt zu einem einfach herstellbaren und hochwirksamen 00036 00037 Latentwärmekörper mit einem hohen Wärmespeichervermögen, der auch im erwärmten Zustand eine ausreichende 00038 00039 Strukturfestigkeit aufweist und dessen Trägermaterial sich weitestgehend selbsttätig mit dem Latentwärme-00040 00041 speichermaterial füllt. Den Vorteilen des vorgenannten 00042 und weiterer bekannter Latentwärmespeicherkörper stehen 00043 in Abhängigkeit von den gewählten Abmessungen und Ver-00044 wendungsbereichen unerwünscht lange Zeitintervalle ge-00045 genüber, die zur Zufuhr bzw. Speicherung von Wärmeener-00046 gie erforderlich sind. Zu lange Aufheizzeiträume erge-00047 ben sich besonders dann, wenn die Wärmeenergie aus-00048 schließlich mittels Wärmeleitung von der Oberfläche in 00049 das Innere eines Latentwärmespeicherkörpers erfolgen 00050 muß und Wärmeleitbarrieren vorhanden sind, die bei-00051 spielsweise zwischen lose aneinandergrenzenden Teilkör-00052 perm innerhalb eines Latentwärmespeicherkörpers beste-00053 hen können. 00054 00055 Es wurde daher bereits der Versuch unternommen, Mikro-00056 wellen energetisch in Latentwärmespeicherkörper mit 00057 einem großen Anteil Paraffin als Latentwärmespeichermaterial einzukoppeln und darüber aufzuheizen. Bekannt-00058 00059 lich besitzen Mikrowellen die Fähigkeit, zu erwärmende Körper mit sehr hoher Geschwindigkeit zu durchdringen 00060 00061 und darin enthaltene mikrowellenaktive Stoffe durch 00062 Anregung von Molekülschwingungen mittels Bewegungsener-00063 gie zu erwärmen, ohne das dazu Wärmeleitung erforder-00064 lich wäre. Durch Aufheizung eines Körpers mittels Mikrowellenstrahlung können daher grundsätzlich erheblich 00065 00066 kürzere Aufheizintervalle als bei einer Wärmeübertra-00067 gung mittels Wärmeleitung realisiert werden. Eine grund-

legende Schwierigkeit besteht jedoch darin, daß neben

mikrowellenaktiven Stoffen in technischen Anwendungen

3

00070 häufig auch mikrowellenpassive Stoffe, beispielsweise 00071 Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis, von 00072 Bedeutung sind, deren Moleküle durch die Mikrowellen-00073 strahlung nicht oder für die technische Anwendung unge-00074 nügend erwärmt werden können. Während inzwischen die 00075 mikrowellenaktive Eigenschaft von Wasser und einigen Kohlenstoffverbindungen als bekannt vorauszusetzen ist, 00076 00077 treten in vielen Bereichen der Technik Probleme durch 00078 eine mangelnde oder nicht vorhersehbare Mikrowellenakti-00079 vität von zahlreichen weiteren Stoffen, z.B. bei Baumwolle, einigen Kunststoffen, Holz und Paraffinen auf. 08000 Zur Lösung dieses Problems gibt man diesen Stoffen 00081 00082 Mikrowellenantennen bei, etwa als Kohlenstoff, OH-Grup-00083 pen in Form von Ruß, Glycerin oder Alkoholen. So wird 00084 z.B. in der eingangs genannten PCT/EP98/01956 vorge-00085 schlagen, daß der Latentwärmekörper einen mikrowellen-00086 aktiven Stoff, insbesondere aus einer oder mehreren der 00087 Werkstoffgruppen Gläser, Kunststoffe, Mineralstoffe, 88000 Metalle, Kohle oder Keramik enthält. Es wird dadurch er-00089 reicht, daß je nach Anordnung bzw. Verteilung des mikrowellenaktiven Stoffes im Latentwärmekörper zahlreiche 00090 00091 Heiz- bzw. Wärmenester unter dem Einfluß von Mikrowel-00092 lenstrahlung entstehen, die ihre Wärmeenergie aufgrund 00093 der bestehenden Temperaturdifferenz an das angrenzende, 00094 überwiegend mikrowellenpassive Latentwärmespeicherma-00095 terial auf Paraffinbasis abgeben. Durch die verkürzten 00096 Wärmeleitwege wird damit prinzipiell eine Beschleuni-00097 gung des Aufheizvorganges erreicht. 00098 00099 Bei der Zugabe der Mikrowellenantennen ist allerdings 00100 im allgemeinen nachteilig, daß diese Beigaben aus Nut-00101 zungssicht häufig nicht wünschenswert sind, erhöhte 00102 Aufmerksamkeit bei ihrem Einsatz verlangen, sich unwi-00103 derruflich verbrauchen können oder etwa die Gefahr von 00104 Entmischungen und damit gefährlicher Konzentrationsun-

4

00105	terschiede besteht, wodurch es zu örtlichen Überhitzun-
00106	gen und zum "Durchbrennen" eines Materialverbundes aus
00107	mikrowellenpassivem und mikrowellenaktiven Material
00108	kommen kann. Allgemein wird daher die Nutzung und der
00109	Anwendungsumfang vieler mikrowellenpassiver Materialier
00110	bisher durch Zugabe von mikrowellenaktiven Stoffen
00111	eingeschränkt.
00112	
00113	Auch bei Latentwärmespeicherkörpern, beispielsweise bei
00114	Wärmekissen oder Platten, mit einem großen Anteil Paraf
00115	fin als Latentwärmespeichermedium ist es bisher nicht
00116	zu einer befriedigenden Lösung gekommen, mit der es
00117	ermöglicht wird, Mikrowellen energetisch einzukoppeln
00118	und darüber den Latentwärmespeicherkörper aufzuheizen.
00119	Bisherige Versuche wurden über die vorgenannten Schwie-
00120	rigkeiten hinaus dadurch erschwert, daß sich in einer
00121	hermetisch geschlossenen Hülle einer Paraffinpackung
00122	mit einem zum Beispiel flüssigen mikrowellenaktiven
00123	Material ein hoher Dampfdruck aufbauen kann, mikrowel-
00124	lenaktive Stoffe sich oft nur mit einem großen techni-
00125	schen Aufwand (dosiertes Extrudieren) getrennt vom
00126	Paraffin mikrogekapselt anlagern lassen, was damit
00127	wiederum relativ große Anteile gegenüber dem Paraffin
00128	notwendig macht. Auch die so angelagerten mikrowellen-
00129	aktiven Zusätze können sich jedoch im Laufe der Zeit
00130	irreversibel verflüchtigen bzw. die Neigung zum Auftre-
00131	ten besitzen. Unterschiedliche Schichten des mikrowel-
00132	lenaktiven und/oder des mikrowellenpassiven Materials
00133	ergeben wiederum erhebliche Temperaturschwankungen. In
00134	der Summe bestehen daher immer noch große technische
00135	Probleme hinsichtlich der Herstellung, der Gebrauchsei-
00136	genschaften und der Funktionssicherheit von mit mikro-
00137	wellenaktiven Stoffen dotierten mikrowellenpassiven
00138	Materialien.
00139	

5

00140	Ausgehend von der vorgenannten PCT/EP98/01956 ist es
00141	daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
00142	durch Mikrowellen aufheizbaren Latentwärmespeicher-
00143	körper mit einem Latentwärmespeichermaterial auf Paraf-
00144	finbasis mit demgegenüber leichterer Herstellbarkeit,
00145	vorteilhafteren Gebrauchseigenschaften und höherer
00146	Funktionssicherheit anzugeben. Ein weiterer Aufgaben-
00147	teil besteht darin, ein vereinfachtes Herstellungsver-
00148	fahren für einen Latentwärmespeicherkörper mit einem
00149	Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis anzuge-
00150	ben. Die Aufgabe umfaßt außerdem die Bereitstellung
00151	eines Verfahrens zur Herstellung eines durch Mikrowel-
00152	len aufheizbaren Latentwärmespeicherkörpers mit einem
00153	Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis.
00154	
00155	Der erste Aufgabenteil wird erfindungsgemäß durch einen
00156	Latentwärmespeicherkörper mit den Merkmalen von An-
00157	spruch 1 gelöst, zu dem vorteilhafte Ausgestaltungen in
00158	den Ansprüchen 2 bis 21 angegeben sind. Bei dem erfin-
00159	dungsgemäßen Latentwärmespeicherkörper mit einem
00160	Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis ist dar-
00161	auf abgestellt, daß der Latentwärmespeicherkörper ein
00162	hygroskopisches Material enthält. Das hygroskopische
00163	Material besitzt die ausgeprägte Fähigkeit, aus seiner
00164	Umgebung Feuchtigkeit aufzunehmen und diese an sich zu
00165	binden.
00166	
00167	Als hygroskopische Stoffe lassen sich besonders gut
00168	Calciumchlorid (CaCl ₂ * 6 H ₂ O), Eisenchlorid (FeCl ₃),
00169	Kupfersulfat (CuSO $_4$ * 5 H_2 0), Magnesiumchlorid (MgCl $_2$ *
00170	6 $\rm H_2O$), Pottasche (Kaliumcarbonat, $\rm K_2CO_3$) und Kiesel-
00171	bzw. Silicagel sowie zahlreiche weitere Stoffe einset-
00172	zen.
00173	

Bei der Feuchtigkeit kann es sich insbesondere um Flüs-00174 00175 sigkeiten auf Wasserbasis, selbstverständlich auch um reines Wasser, handeln, das von einem hygroskopischen 00176 Material auch in Dampfphase, d.h. in gasförmiger Form, 00177 00178 aus der Umgebung aufgenommen werden kann. Das hygroskopische Verhalten beruht teilweise auf Adsorption und 00179 neben weiteren - häufig untergeordneten - Effekten bei 00180 feinporigen Materialien häufig auch auf Kapillarkonden-00181 sation. Darüber hinaus kann hygroskopisches Verhalten 00182 auch darauf beruhen, daß die Feuchtigkeit als Salzlö-00183 00184 sung (Kristallwasser) im hygroskopischen Material enthalten ist. Die Kapillarkondensation ist dann von Bedeu-00185 tung, wenn der durch die Gibbs-Thomson-Gleichung nähe-00186 rungsweise beschriebene Dampfdruck über einer in den 00187 Poren bzw. Kapillaren eines Körpers konkav gekrümmtem 00188 Flüssigkeitsoberfläche soweit abgesenkt wird, daß er 00189 kleiner als der Dampfdruck in dem umgebenden Gas wird. 00190 Das im Latentwärmespeicherkörper enthaltene hygrosko-00191 pische Material bewirkt mit der Aufnahme von Feuchtig-00192 keit, insbesondere auf Wasserbasis, erfindungsgemäß 00193 eine selbständige Dotierung eines vergleichsweise mikro-00194 wellenpassiven Latentwärmespeichermaterials mit einem 00195 hochgradig mikrowellenaktiven Material, dessen hoher 00196 Wirkungsgrad auf dem extrem ausgebildeten Dipolcharak-00197 ter von Wasser beruht. Der Einbezug von hygroskopischem 00198 Material ermöglicht, daß der erfindungsgemäße Latent-00199 00200 wärmespeicherkörper, bei dem es sich z.B. um ein Paraf-00201 fin enthaltendes Wärmekissen handeln kann, gut in einem haushaltsüblichen Mikrowellengerät aufheizbar ist. 00202 Weiterhin werden mit dem hygroskopischen Material die 00203 bisher bei einem angestrebten Einsatz von Wasser als 00204 00205 mikrowellenaktivem Material bestehenden Schwierigkeiten 00206 überwunden, die in seiner extremen Paraffinphobität 00207 (Entmischung) seiner leichten Flüchtigkeit und der

7

PCT/EP99/01809

00208 damit verbundenen Dampfdruckerhöhung bei höheren Tempe-00209 raturen bestanden. 00210 00211 Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die mikrowellenaktive Feuchtigkeit nach einer jeweiligen Erwärmung, 00212 00213 bzw. Anwendung des Latentwärmespeicherkörpers immer wieder zu denjenigen Stellen im Latentwärmespeicher-00214 körper zurückkehrt, an denen das hygroskopische Materi-00215 al im Latentwärmespeicherkörper enthalten ist und daß 00216 00217 das hygroskopische Material zu keiner Entmischung aus 00218 dem Latentwärmespeichermaterial neigt. Es wird damit 00219 zusätzlich zu einer selbständigen Regenerierung des 00220 Latentwärmespeicherkörpers durch Feuchtigkeitsaufnahme als weiterer Vorteil erreicht, daß von der Feuchtigkeit 00221 dabei auch die ursprünglich vorgesehene Verteilung im 00222 00223 Latentwärmespeicherkörper immer wieder reproduzierbar 00224 eingenommen wird, so daß keine Entmischung und keine 00225 unerwünschten Konzentrationsunterschiede möglich sind. Infolgedessen wird auch eine lokale Überhitzung des 00226 00227 Latentwärmespeicherkörpers bzw. ein "Durchbrennen" 00228 wirkungsvoll verhindert, wobei auch bei einer Fehlbedie-00229 nung keine Explosions- oder Brandgefahr besteht. Insgesamt wird daher auch die Funktionssicherheit des 00230 00231 Latentwärmespeicherkörpers gegenüber bekannten Ausführungen erheblich erhöht. 00232 00233 Weitere Vorteile des erfindungsgemäßen Latentwärme-00234 speicherkörpers liegen darin, daß auch die Wärmeleitfä-00235 00236 higkeit aufgrund des Kristallwassergehaltes und des 00237 feinstverteilten Kondensatwassers erheblich erhöht wird, so daß erstmals größere Schichtdicken sinnvoll 00238 00239 realisierbar sind. Im Hinblick auf die hygroskopischen 00240 Eigenschaften braucht außerdem kein Vakuum gezogen zu 00241 werden, und auslaufende Leckagen sind nicht zu befürch-00242 ten. Der erfindungsgemäße Latentwärmespeicherkörper

8

zeichnet sich darüber hinaus durch eine besondere Viel-00243 seitigkeit aus, da neben der bevorzugten Aufheizung 00244 durch Mikrowellen alternativ oder zusätzlich auch eine 00245 Aufheizung nach konventionellen Verfahren, beispielswei-00246 se in einem Wasserbad oder in einem Ofen geschehen 00247 kann. Ein zusätzlicher Vorteil einer Aufheizung durch 00248 Mikrowellen besteht darin, daß dabei nur ein minimaler 00249 Energieaufwand notwendig wird, da sich die Mikrowellen-00250 energie hervorragend in die in dem hygroskopischen 00251 Material gebundene Feuchtigkeit, insbesondere auch in 00252 Kristallwasser, einkoppeln läßt. Es kommt hinzu, daß 00253 zahlreiche hygroskopische Stoffe sehr preiswert und 00254 außerdem nur minder bis ungiftig sind und in vielen 00255 Fällen keine chemische Veränderung des Latentwärme-00256 speichermaterials auf Paraffinbasis bewirken. 00257 00258 In einer bevorzugten möglichen Ausgestaltung ist der 00259 Latentwärmespeicherkörper in einer dampfdiffusionsdurch-00260 lässigen Umhüllung aufgenommen, bei der es sich z.B. um 00261 eine Folie handeln kann, die an ihren Rändern bzw. 00262 Verbindungsbereichen und/oder innerhalb von Flächenbe-00263 reichen dampfdiffusionsdurchlässige Öffnungen zur Umge-00264 bung des Latentwärmespeicherkörpers aufweist. Bei die-00265 sem "offenen System" besteht ein Dampfaustausch zwi-00266 schen dem Inneren des Latentwärmespeicherkörpers und 00267 seiner Umgebung, so daß in der Umgebung vorhandene 00268 Feuchtigkeit von dem im Latentwärmespeicherkörper ent-00269 haltenen hygroskopischen Material aufgenommen werden 00270 kann. Wird der Latentwärmespeicherkörper mit Mikrowel-00271 len bestrahlt, führt dies zu einer Erwärmung und an-00272 schließenden Verdampfung der im hygroskopischen Materi-00273 al gespeicherten mikrowellenaktiven Feuchtigkeit, insbe-00274 sondere von Wasser. Der erhitzte Dampf steht an seinen 00275 Entstehungsorten in unmittelbarem und unverzüglichem 00276 Wärmeaustausch mit dem angrenzenden Wärmespeichermateri-00277

al, wodurch dieses ebenfalls innerhalb kurzer Zeit 00278 erwärmt werden kann. Bei der Verdampfung der aus dem 00279 hygroskopischen Material heraustretenden Feuchtigkeit 00280 kommt es zur Volumenzunahme der mikrowellenaktiven 00281 Feuchtigkeit, so daß auch das Volumen des in der Umhül-00282 lung eingeschlossenen Latentwärmespeicherkörpers zu-00283 nimmt. Der dadurch in der Umhüllung gebildete Druck 00284 läßt einen Teil des Dampfes aus der dampfdiffusions-00285 durchlässigen Umhüllung in die Umgebung entweichen, so 00286 daß auf vorteilhafte Weise eine Zerstörung der Umhül-00287 lung durch einen unzulässig hohen Innendruck vermieden 00288 wird. Der erwärmte Latentwärmespeicherkörper kann nun 00289 seiner vorgesehenen Verwendung zugeführt werden. Der 00290 Feuchteverlust des Latentwärmespeicherkörpers durch 00291 den zumindest anteiligen Dampfaustritt wird dadurch 00292 selbständig ausgeglichen, daß das im Latentwärme-00293 speicherkörper enthaltene hygroskopische Material mit 00294 fortschreitender Abkühlung des Latentwärmespeicher-00295 körpers die noch vorhandene Feuchtigkeit an sich bin-00296 det, worauf es durch ein Dampfdruckgefälle zum Nachströ-00297 men von Umgebungsfeuchte durch die dampfdiffusionsdurch-00298 lässigen Öffnungen der Umhüllung in das Innere des 00299 Latentwärmespeicherkörpers kommt, bis sich ein Gleichge-00300 wicht einstellt, indem erneut eine hohe Feuchtigkeits-00301 menge in dem hygroskopischen Material gespeichert ist. 00302 In einer weiteren Variante kann der Latentwärmespeicher-00303 körper auch in einer dampfdiffusionsundurchlässigen 00304 Umhüllung, beispielsweise in einer Kunststoff- oder 00305 Aluminiumfolie, aufgenommen sein (geschlossenes Sy-00306 stem). Dabei kann eine dampfdruckbedingte Zerstörung 00307 beispielsweise durch entsprechende Materialreserve der 00308 Umhüllung, die auch aus einem dehnbaren Material beste-00309 hen kann, und/oder durch eine geeignet abgestimmte 00310 Feuchtigkeitsmenge im Latentwärmespeicherkörper verhin-00311 dert werden. Des weiteren besteht auch die Möglichkeit, 00312

10

daß das hygroskopische Material seinerseits in einer 00313 dampfdiffusionsdurchlässigen Umhüllung aufgenommen ist. 00314 Das hygroskopische Material kann dabei mit dieser Umhül-00315 lung von dem angrenzenden Latentwärmespeichermaterial 00316 dampfdiffusionsdurchlässig abgetrennt sein, so daß 00317 seine Oberfläche nicht durch verflüssigtes Paraffin 00318 passiviert werden kann. 00319 00320 Der erfindungsgemäße Latentwärmespeicherkörper kann 00321 Kapillarräume aufweisen, die Wege zu dem hygroskopi-00322 schen Material öffnen. Beispielsweise besteht die Mög-00323 lichkeit, daß das Latentwärmespeichermaterial auf Paraf-00324 finbasis eine durch Additive modifizierte Erstarrungs-00325 struktur, insbesondere mit hohlkegelartigen Hohlräumen 00326 aufweist, wie diese in der PCT/EP93/03346 beschrieben 00327 00328 sind. 00329 Hierdurch ist es ermöglicht, das Ansprechverhalten des 00330 Latentwärmespeichermaterials bei Wärmezufuhr entschei-00331 dend zu verbessern. Das Latentwärmespeichermaterial auf 00332 Paraffinbasis nimmt hierdurch eine gleichsam poröse 00333 Struktur an. Bei Wärmezufuhr können leichter schmelzen-00334 de Bestandteile des Latentwärmespeichermaterials durch 00335 die im Material selbst gegebenen Hohlstrukturen hin-00336 durch fließen. Es kann sich, gegebenenfalls auch hin-00337 sichtlich vorhandener Lufteinschlüsse eine Art Mikro-00338 Konvektion einstellen. Es ergibt sich auch eine hohe 00339 Durchmischungswirksamkeit. Im weiteren ist auch eine 00340 Vorteilhaftigkeit hinsichtlich des Ausdehnungsverhal-00341 tens bei Phasenänderung gegeben. Das Strukturadditiv 00342 ist in dem Latentwärmespeichermaterial vorzugsweise 00343 homogen gelöst. Im einzelnen haben sich Strukturadditi-00344 ve wie solche auf Basis von Polyalkylmetacrylaten (PA-00345 MA) und Polyalkylacrylaten (PAA) als Einzelkomponenten 00346 oder in Kombination bewährt. Ihre kristallmodifizieren-00347

11

00348 de Wirkung wird dadurch hervorgerufen, daß die Polymer-00349 moleküle in die wachsenden Paraffinkristalle mit einge-00350 baut werden und das Weiterwachsen dieser Kristallform 00351 verhindert wird. Aufgrund des Vorliegens der Polymermo-00352 leküle auch in assoziierter Form in der homogenen Lö-00353 sung in Paraffin, können auf die speziellen Assoziate 00354 Paraffine aufwachsen. Es werden Hohlkegel gebildet, die 00355 nicht mehr zur Bildung von Netzwerken befähigt sind. Aufgrund der synergistischen Wirkungsweise dieses Struk-00356 turadditives auf das Kristallisationsverhalten der 00357 00358 Paraffine wird eine Hohlraumbildung und damit eine Verbesserung der Durchströmbarkeit des Wärmespeicherme-00359 00360 diums Paraffin (beispielsweise für in dem Latentwärme-00361 speicherkörper eingeschlossene Luft oder Wasserdampf 00362 oder für verflüssigte Phasen des Latentwärmespeichermaterials, d. h. des Paraffins selbst) gegenüber nicht 00363 00364 derartig compoundierten Paraffinen erreicht. Allgemein 00365 eignen sich als Strukturadditive auch Ethylen, Venyla-00366 cetat-Copolymere (E, VA), Ethylen-Propylen-Copolymere (OCP), Dien-Styrol-Copolymere sowohl als Einzelkom-00367 ponenten als auch im Gemisch sowie alkylierte Naphtha-00368 00369 line (Paraflow). Der Anteil der Strukturadditive fängt bei einem Bruchteil von Gewichtsprozenten, realistis-00370 00371 cherweise etwa bei 0.01 Gewichtsprozent an und zeigt 00372 insbesondere bis zu einem Anteil von etwa einem Gewichtsprozent spürbare Veränderungen im Sinne einer 00373 00374 Verbesserung. Die Kapillarräume erleichtern einerseits dem hygroskopischen Material die Aufnahme von Feuchtig-00375 00376 keit, insbesondere aus der Umgebung des Latentwärmespeicherkörpers und begünstigen andererseits nach der 00377 Verdampfung der Feuchtigkeit den Wärmeübergang auf das 00378 00379 Latentwärmespeichermaterial durch eine verbesserte 00380 Durchströmung des Latentwärmespeicherkörpers mit dem 00381 erhitzten Dampf. Darüber ist zur Vergleichmäßigung und 00382 Beschleunigung der Erwärmung des Latentwärmespeicher-

12

00383 körpers bevorzugt, daß das hygroskopische Material im Latentwärmespeicherkörper verteilt angeordnet ist. 00384 00385 00386 Im Hinblick auf die Möglichkeit einer gleichmäßigen und 00387 schnellen Durchströmung des Latentwärmespeicherkörpers 00388 mit der mikrowellenaktiven Feuchtigkeit beträgt der 00389 Massenanteil des hygroskopischen Materials in einem 00390 Latentwärmespeicherkörper bevorzugt 5 % oder weniger, 00391 wodurch ebenfalls die gewünschten kurzen Aufheizzeiten 00392 erreicht werden können. Durch die geringen Zusätze und 00393 ebenfalls durch die geringe erforderliche Menge an 00394 mikrowellenaktiver Feuchtigkeit ergibt sich somit keine wesentliche Reduzierung des Anteils an Latentwärme-00395 00396 speichermaterial auf Paraffinbasis, so daß die Volumen-00397 bzw. gewichtsspezifische Wärmespeicherkapazität nicht 00398 nennenswert beeinträchtigt wird. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des Latentwärmespeicherkörpers ent-00399 00400 hält dieser hygroskopisches Material unterschiedlicher 00401 Wirksamkeit. Sehr stark hygroskopische Materialien 00402 können als "Wasserzieher" eingesetzt werden und in Kombination mit weniger stark hygroskopischen Stoffen, 00403 die schwerer aufgeheizt werden können, als Produkt-, 00404 00405 Verhaltens- und Temperaturregler in einem Latentwärmespeicherkörper eingesetzt werden. Die Kombination von 00406 00407 hygroskopischem Material mit unterschiedlicher Wirksam-00408 keit ermöglicht es beim Erhitzen über einen durch die 00409 Materialzusammensetzung beinflußbaren Temperaturbereich 00410 hinweg Feuchtigkeit zu verdampfen. Gegenüber einer 00411 schlagartigen Verdampfung resultiert daraus neben einer 00412 höheren Funktionssicherheit auch eine günstigere Wärme-00413 übertragung auf das Latentwärmespeichermaterial. 00414 00415 Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des 00416 Latentwärmespeicherkörpers kann dieser ein Trägerma-

13

PCT/EP99/01809

terial mit Latentwärmespeichermaterial aufnehmenden 00417 kapillarartigen Aufnahmeräumen aufweisen. Es ist dabei 00418 00419 zunächst an eine derartige Ausbildung der Kapillaren 00420 gedacht, bei der die Aufnahmeräume eine selbstansaugen-00421 de Wirkung insbesondere hinsichtlich des Latentwärme-00422 speichermaterials ausüben. Ein solcher Latentwärme-00423 speicherkörper zeichnet sich auch bei verflüssigtem 00424 Latentwärmespeichermaterial durch eine gewünschte Form-00425 beständigkeit aus, wobei ein Ausschwitzen des Latent-00426 wärmespeichermaterials verhindert wird. Im Hinblick auf 00427 die zusätzlich vorhandene mikrowellenaktive, nicht mit 00428 dem Latentwärmespeichermaterial mischbare Feuchtigkeit, 00429 insbesondere Wasser, wird weiterhin eine Separierung 00430 beider Komponenten entgegengewirkt. Außerdem wirken die 00431 Körper aus Trägermaterial und Latentwärmespeicherma-00432 terial aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche mit 00433 den Öffnungen der kapillaren Aufnahmeräume als Kondensa-00434 tionskerne bzw. -keime für die Dampfphase des erhitzten mikrowellenaktiven Materials, so daß der Wärmeübergang 00435 vom Dampf auf das Latentwärmespeichermaterial begün-00436 00437 stigt wird. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, 00438 die kapillarartigen Aufnahmeräume auch auf eine selbst-00439 ansaugende Wirkung hinsichtlich der mikrowellenaktiven 00440 Feuchtigkeit abgestimmt auszubilden. 00441 00442 Bevorzugt ist vorgesehen, daß der Latentwärmespeicher-00443 körper eine Anzahl von Trägermaterialeinzelkörpern enthält, die eine plattenartige oder kornartige Gestalt 00444 00445 aufweisen können. Hinsichtlich der Verwendung von Trä-00446 germaterial mit Latentwärmespeichermaterial aufnehmen-00447 den kapillarartigen Aufnahmeräumen wird weiterhin auf 00448 die PCT/EP98/01956 verwiesen, die vollinhaltlich in die 00449 vorliegende Anmeldung einbezogen wird, auch mit dem 00450 Ziel, Merkmale in Ansprüche aufnehmen zu können. Bei 00451 dem Trägermaterial kann es sich außerdem um handelsübli-

14

00452 che Verpackungsfüllstoffe, Aufsaugmittel für Chemikali-00453 en, insbesondere für Öl, Brandschutzmittel, Verdickungsmittel, Trägerstoffe - insbesondere für chemische Abfäl-00454 00455 le - sowie um Mikrovliesstoffe oder Aufsaugmatten handeln. Hierzu wird insbesondere auf die von der Rench 00456 00457 Chemie GmbH in unterschiedlichen Spezifizierungen bei-00458 spielsweise unter den geschützten Bezeichnungen Rench-00459 Rapid 'R', Rench Rapid 'G', Perleen 222, Perleen 444, 00460 Rapon 5090, Rapon 5092 und Rapon 5093 angebotenen Pro-00461 dukte verwiesen. Durch die hohe Eigenrohdichte geeigne-00462 ter Ölbindemittel entsteht ein zusätzlich sensibler 00463 Wärmespeichereffekt. 00464 00465 Weiterhin ist bevorzugt, daß das hygroskopische Materi-00466 al flocken-, körner- oder granulatartig ausgebildet ist 00467 oder als Pulver im Latentwärmespeicher enthalten ist. 00468 Insbesondere besteht die Möglichkeit, daß das hygrosko-00469 pische Material auf einem oder mehreren der Trägerma-00470 terialeinzelkörper angeordnet ist. Neben einer Anord-00471 nung auf der Trägermaterialeinzelkörper-Oberfläche ist 00472 auch an eine Anordnung im Inneren der Trägermaterialeinzelkörper gedacht. In einer weiter bevorzugten Ausfüh-00473 00474 rung sind der Trägermaterialeinzelkörper und die Umhül-00475 lung des Latentwärmespeicherkörpers von einem gasenthal-00476 tenden Raum beabstandet angeordnet. Dieser gasenthalten-00477 de Raum kann insbesondere dazu dienen, aus der Umgebung 00478 mikrowellenaktive Feuchtigkeit an das Latentwärme-00479 speichermaterial heranzuführen und kann des weiteren 00480 als Feuchtigkeitsspeicher und/oder als Ausdehnungsgefäß 00481 vorgesehen sein. 00482 00483 Alternativ oder in Kombination mit einer Anordnung des 00484 hygroskopischen Materials auf einem Trägermaterialein-00485 zelkörper kann das hygroskopische Material auf einem 00486 sich flächig oder räumlich im Latentwärmespeicherkörper

erstreckenden Verteilkörper angeordnet sein. Ein derar-00487 00488 tiger Verteilkörper kann Kapillarräume aufweisen, die 00489 für die mikrowellenaktive Feuchtigkeit Wege zu dem 00490 hygroskopischen Material öffnet und dadurch die Feuch-00491 tigkeit im Latentwärmespeicherkörper verteilt. Es ist dabei beispielsweise an eine Aufgabenteilung gedacht, 00492 derzufolge der Kapillarräume aufweisende Verteilkörper 00493 00494 eine Verteilung der mikrowellenaktiven Feuchtigkeit in flüssiger Form im Latentwärmespeicherkörper bewirkt, so 00495 00496 daß sie von dem daran bevorzugt ebenfalls verteilt angeordneten hygroskopischen Material aufgenommen werden 00497 kann. Nach einem gebrauchsbedingten Verdampfen und Aus-00498 00499 tritt der Feuchtigkeit aus dem hygroskopischen Material und/oder unmittelbar aus dem Verteilkörper mit Kapillar-00500 räumen erfüllt das hygroskopische Material die Aufgabe, 00501 die mikrowellenaktive Feuchtigkeit in gleichmäßiger 00502 Verteilung möglichst vollständig wieder zurückzubinden. 00503 00504 Soweit z.B. aufgrund eines Dampfaustrittes in die Umgebung keine vollständige Zurückbindung möglich ist, wird 00505 das Feuchtedefizit durch ein Nachströmen von mikrowel-00506 lenaktiver Flüssigkeit durch die sich verzweigenden 00507 00508 Kapillaren des Verteilkörpers ausgeglichen. Die Kapillaren des Verteilkörpers sind daher in ihrer Gestaltung 00509 00510 vorzugsweise auf einen möglichst großen Durchsatz an mikrowellenaktiver Flüssigkeit ausgerichtet, während 00511 00512 die Kapillaren des hygroskopischen Materials zur Verstärkung der hygroskopischen Eigenschaft vorzugsweise 00513 00514 so ausgestaltet bzw. bemessen sind, daß sie auch eine Kapillarkondensation von mikrowellenaktivem Dampf bewir-00515 00516 ken. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, daß der Verteilkörper selbst aus einem hygroskopischen Material 00517 ausgebildet ist. Es ist weiter daran gedacht, daß die 00518 00519 Umhüllung des Latentwärmespeicherkörpers eine verschließbare Öffnung aufweist, durch die besonders im 00520 00521 Fall einer dampfdiffusionsundurchlässigen Umhüllung

16

00522 bedarfsweise eine Zu- oder Abgabe von Feuchtigkeit 00523 beeinflußt werden kann. In einer speziellen Ausgestal-00524 tung erstreckt sich der Verteilkörper mit den Kapillar-00525 räumen für die mikrowellenaktive Flüssigkeit von der 00526 verschließbaren Öffnung der Umhüllung ausgehend in den Latentwärmespeicherkörper hinein. Eine vorteilhafte 00527 00528 Ausgestaltung des Verteilkörpers berücksichtigt, daß 00529 die darin enthaltenen Kapillarräume nur auf die mikrowellenaktive Flüssigkeit, nicht dagegen auf das Latent-00530 00531 wärmespeichermaterial eine selbstansaugende Wirkung 00532 ausüben, so daß eine Verstopfung der Kapillaren mit 00533 Latentwärmespeichermaterial verhindert wird. Dies kann aufgrund der unterschiedlichen Viskositäten von Latent-00534 00535 wärmespeichermaterial auf Paraffinbasis und von Wasser 00536 zum Beispiel durch geeignete Abstimmung der Abmessungen 00537 der Kapillarräume oder auf andere zweckmäßige Weise 00538 erreicht werden. Diesbezüglich ist auch auf eine ent-00539 sprechende, nur hinsichtlich der mikrowellenaktiven Feuchtigkeit kapillarwirksamen Ausbildung der Poren des 00540 00541 hygroskopischen Materials zu achten. Ergänzend oder 00542 alternativ kann der hygroskopische Verteilkörper auch 00543 mit einer für das Latentwärmespeichermaterial undurch-00544 lässigen Umhüllung umgeben sein. Durch die Umhüllung 00545 wird somit ebenfalls ein Eindringen von Latentwärme-00546 speichermaterial in Poren des hygroskopischen Materials 00547 und deren Verstopfung verhindert. Insbesondere kann 00548 eine derartige Ausbildung Vorteile bieten, bei der sich 00549 das hygroskopische Material dochtartig innerhalb der 00550 Umhüllung erstreckt, wobei die Umhüllung beispielsweise 00551 aus einer Folie mit einer sehr geringen Wandstärke be-00552 stehen kann. Allerdings besitzen die Körper aus hygrosko-00553 pischem Material insofern eine Selbstreinigungskraft, 00554 als daß sie zumindest bei einer noch nicht dampfdiffusi-00555 onsdichten Umhüllung aus Latentwärmespeichermaterial

00556 von sich aus wieder Wasser aufnehmen und sich beim 00557 nächsten Einsatz wieder freischmelzen. 00558 00559 In weiterer Einzelheit ist auch bevorzugt, daß dem 00560 Latentwärmespeichermaterial ein Zusatz zugesetzt wird, welcher zur Dickflüssigkeit führt. Es kann hier ein 00561 00562 übliches Thixotropiemittel verwendet werden. Selbst im erwärmten Zustand, in welchem üblicherweise eine Ver-00563 flüssigung des Latentwärmespeichermaterials gegeben 00564 ist, ist dann noch eine Schwerflüssigkeit, im Sinne 00565 00566 einer gallertartigen Konsistenz, gegeben. Selbst bei 00567 einem unbeabsichtigten Durchtrennen von mit Latentwärme-00568 speichermaterial auf Paraffinbasis getränktem Trägermaterial kommt es noch nicht oder nicht in wesentlichem 00569 00570 Ausmaß zu einem Auslaufen von Latentwärmespeichermat-00571 erial. 00572 00573 Es besteht auch die Möglichkeit, daß das Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis einen Anteil an 00574 Mineralöl und/oder an Polymeren und/oder Elastomeren 00575 enthält. Die Kautschuke und/oder Elastomere führen 00576 vorrangig zu einer höheren Flexibilität, die auch im 00577 verfestigten Zustand des Latentwärmespeichermaterials 00578 00579 erhalten bleiben kann und die beispielsweise bei Sitz-00580 kissen oder Bandagen Vorteile bietet. Sie sind vorzugsweise mit weniger als 5% Anteil enthalten. Wenn die 00581 00582 Polymere keine Elastomere sind, führen sie zu keiner Erhöhung der Flexibilität und verhindern nur, gegebenen-00583 00584 falls zusätzlich, ein Auslaufen. Vorzugsweise handelt es sich um hochausraffiniertes Mineralöl. Beispielswei-00585 se ein Mineralöl, welches man üblicherweise auch als 00586 00587 Weißöl bezeichnet. Bei den Polymeren handelt es sich um 00588 vernetzte Polymere, die durch Copolymerisation herge-00589 stellt sind. Die vernetzten Polymere bilden mit dem 00590 Mineralöl durch Ausbildung eines dreidimensionalen

18

00591 Netzwerkes oder durch ihre physikalische Vernetzung 00592 (Knollenstruktur) eine gelartige Struktur. Diese Gele 00593 besitzen eine hohe Flexibilität bei gleichzeitiger 00594 Stabilität gegenüber einwirkenden mechanischen Kräften. 00595 Das Paraffin wird im flüssigen Zustand in diese Struk-00596 tur eingeschlossen. Bei dem Phasenwechsel, der Kristallisation, werden die entstehenden Paraffinkristalle von 00597 00598 der Gelstruktur umgeben, so daß sich eine flexible 00599 Gesamtmischung ergibt. 00600 00601 In einer möglichen Anwendung kann ein Latentwärmespei-00602 chermaterial, das Paraffin mit einer Schmelztemperatur 00603 von 50° Celsius und ein Copolymer mit einer Schmelztem-00604 peratur von 120° Celsius enthält, bis zu einer Tempera-00605 tur von 125° Celsius aufgeheizt werden, so daß zunächst 00606 eine gleichmäßige Durchmischung beider Komponenten 00607 erreicht wird und die dünnflüssige Mischung vom Träger-00608 material aufgrund der darin wirksamen Kapillarkräfte 00609 bis zur vollständigen Sättigung aufgenommen werden 00610 kann. Bei einer nachfolgenden Abkühlung werden die entstehenden Paraffinkristalle von dem Copolymer umge-00611 00612 ben. Bei einer z. B. denkbaren oberen Betriebstempera-00613 tur des Latentwärmekörpers von 80° Celsius wird nur der 00614 Paraffinanteil, nicht dagegen das Copolymer, verflüs-00615 sigt. Vorteilhaft wird dadurch erreicht, daß das Paraf-00616 fin nicht aus dem Copolymer austreten kann und mit ihm 00617 im Trägermaterial verbleibt. Für die Erfindung ist 00618 wesentlich, daß das gewünschte Paraffinrückhaltevermö-00619 gen in dem Latentwärmekörper bei Verwendung des oben 00620 beschriebenen Trägermaterials bereits bei einem Massen-00621 anteil von weniger als 5 % des Copolymers am Latent-00622 wärmespeichermaterial erzielt werden kann. 00623 00624 Hinsichtlich der Polymere werden beispielsweise Styrol-00625 Butadien-Styrol (SBS), Styrol-Isopren-Styrol (SIS) oder

00626	Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (S-EB-S) eingesetzt.
00627	Insbesondere wird hier auf ein Mittel zurückgegriffen,
00628	was unter der Handelsmarke "KRATON G" bekannt ist,
00629	angeboten von Shell-Chemicals. Da "Kraton G" hydrierte
00630	Copolymere enthält, weist dieses Mittel eine hohe ther-
00631	mische Stabilität auf und eignet sich daher gut für die
00632	hier vorgeschlagene Anwendung. Die "Kraton-G"-Kautschu-
00633	ke sind bekanntlich kompartibel mit paraffinischen und
00634	naphtenischen Ölen. Den Triblock-Copolymeren wird zuge-
00635	schrieben, daß sie mehr als das zwanzigfache ihres
00636	Gewichtes an Öl aufnehmen können und damit Produkte
00637	herstellbar sind, deren Konsistenz - abhängig von der
00638	Sorte und Konzentration des Kautschukes - in weiten
00639	Grenzen variiert werden kann. Optional gemischte
00640	Diblock-Polymere enthalten den AB-Typ, beispielsweise
00641	Styrol-Ethylenpropylen (S-EP) und Styrol-Isopren (SI).
00642	Die ABA-Struktur von Kraton-Kautschuk- Molekülen ent-
00643	hält Polystrol-Endblöcke und elastomere Mittelblöcke.
00644	Weiterhin können aber auch weitere bekannte Kraton-Ab-
00645	wandlungen angewendet werden. Dieses Block-Copolymer
00646	eignet sich vorzugsweise als Verdicker zur Erhöhung der
00647	Viskosität bzw. als Flexibilisator zur Erhöhung der
00648	Elastizität. Bei Kraton G handelt es sich um einen
00649	thermoplastischen Kunststoff, wobei mehrere Typen von
00650	Copolymeren der Kraton G-Reihe existieren, die sich in
00651	ihrem strukturellen Aufbau unterscheiden. Die Kraton-
00652	Kautschuk-Polymere besitzen elastomere Eigenschaften
00653	und weisen eine ungewöhnliche Kombination aus hoher
00654	Festigkeit und niedriger Viskosität auf. Sie weisen
00655	außerdem eine Molekularstruktur auf aus linearen
00656	Diblock-, Triblock- und Radial-Copolymeren, deren Molge-
00657	wicht variiert und die ein unterschiedliches Verhältnis
00658	von Styrol- zu Elastomeranteil aufweisen. Von den be-
00659	kannten Kraton G-Typen können vorzugsweise die als G
00660	1650, G 1651 und G 1654 bekannten Typen Anwendung fin-

20

00661 den. Jedes Molekül des Kraton-Kautschuks kann aus Block-00662 segmenten von Styrol-Monomer-Einheiten und Kautschuk-00663 Monomer- und/oder Comonomer-Einheiten bestehen. 00664 00665 Weiterhin können auch Copolymere, wie beispielsweise 00666 HDPE (High Density Polyethylen), PP (Polypropylen) oder HDPP (High Density Polypropylen) verwendet werden. 00667 00668 00669 Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Latentwärme-00670 speichermaterial auf Paraffinbasis eine Mischung hinzu-00671 zugeben, die zumindest verschiedene, aus der Gruppe der 00672 Diblock-Copolymere, Triblock-Copolymere, Radialblock-00673 Copolymere und Multiblock-Copolymere ausgewählte Copo-00674 lymere enthält, wobei die Mischung bevorzugt zumindest 00675 ein Diblock-Copolymer und zumindest ein Triblock-Copo-00676 lymer enthält und das Diblock-Copolymer und das Tri-00677 block-Copolymer Segmente aus Styren-Monumereinheiten und Kautschuk-Monomereinheiten aufweisen können. 00678 00679 00680 Wesentlich ist, daß sich die erwähnten Additive einer-00681 seits homogen in dem Paraffin verteilen bzw. das Paraf-00682 fin diese Zusätze homogen durchsetzt und andererseits 00683 keine chemische Wechselwirkung zwischen den Zusätzen und dem Paraffin eintritt. Weiter ist von besonderer 00684 00685 Bedeutung, daß die Auswahl dahingehend getroffen ist, 00686 daß praktisch keine Dichteunterschiede zwischen dem den Additiven und dem Paraffin gegeben sind, so daß auch 00687 keine physikalische Entmischung hierdurch auftreten 00688 00689 kann. 00690 00691 Der zweite Aufgabenteil wird durch die Angabe eines 00692 Herstellungsverfahrens mit den Merkmalen nach Anspruch 00693 22 gelöst, zu denen vorteilhafte Vorgehensweisen in den 00694 Unteransprüchen 23 bis 28 angegeben sind. 00695

Es wird dazu mit Anspruch 22 ein Verfahren angegeben 00696 00697 zur Herstellung eines Latentwärmespeicherkörpers mit in 00698 einem Aufnahmeräume aufweisenden Trägermaterial aufge-00699 nommenen Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis, 00700 bei dem das Latentwärmespeichermaterial verflüssigt 00701 wird und in verflüssigter Form an selbstansaugende 00702 kapillarartige Aufnahmeräume des Trägermaterials herangeführt wird, wobei darauf abgestellt wird, daß das 00703 00704 verflüssigte Latentwärmespeichermaterial an eine Mehrzahl von Trägermaterialeinzelkörpern eines Latentwärme-00705 00706 speicherkörpers herangeführt wird. Das Heranführen kann 00707 beispielsweise dadurch erfolgen, daß das Trägermaterial 00708 in das verflüssigte Latentwärmespeichermaterial über das Trägermaterial gegossen wird. Insbesondere für die 00709 Herstellung von größeren Latentwärmespeicherkörpern 00710 empfiehlt es sich, in größerer Stückzahl vorgefertigte 00711 Trägermaterialeinzelkörper mit gegenüber dem Latent-00712 wärmespeicherkörper geringeren Abmessungen mit Latent-00713 wärmespeichermaterial zu tränken. Gegenüber der bekann-00714 ten, umgekehrten Verfahrensweise, bei der zunächst ein 00715 zusammenhängender Trägermaterialkörper beliebiger Größe 00716 00717 mit Latentwärmespeichermaterial getränkt wird und dar-00718 aus erst im getränkten Zustand Latentwärmespeicherteilkörper herausgetrennt werden, wird mit dem erfindungsge-00719 mäßen Verfahren eine schnellere und damit kostengünsti-00720 00721 gere Tränkung des Trägermaterials realisiert. Wie bei 00722 dem bekannten Verfahren mit umgekehrter Arbeitsreihen-00723 folge besteht die Möglichkeit, für einen Latentwärmespeicherkörper viele kleinere Teil- bzw. Einzelkörper 00724 00725 Teilkörper nahezu beliebiger Formen und/oder Größen zu 00726 verwenden, so daß mit dem getränkten Trägermaterial 00727 praktisch unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für 00728 Latentwärmespeicherkörper bestehen. Darüber hinaus kann 00729 das erfindungsgemäße Verfahren besonders vorteilhaft 00730 auch zur Herstellung eines mikrowellenaktiven Latent-

22

PCT/EP99/01809

00731 wärmespeicherkörpers mit einem Latentwärmespeicherma-00732 terial auf Paraffinbasis eingesetzt werden, indem ein 00733 hygroskopisches Material an der Oberfläche des Trägermaterials angelagert wird. Praktisch kann dazu so vorge-00734 gangenen werden, daß das zu verwendende Latentwärme-00735 00736 speichermaterial auf Paraffinbasis zunächst zu einer Schmelze aufbereitet wird, deren Viskosität durch Zuga-00737 be von Additiven, beispielsweise von Kraton mit einer 00738 00739 Konzentration von bis zu zehn Prozent, vorzugsweise von bis zu zwei Prozent, eingestellt und dabei bevorzugt 00740 00741 erhöht werden kann. Diese Schmelze kann in einem folgen-00742 den Verfahrensschritt an selbstansaugende kapillare Aufnahmeräume der Trägermaterialeinzelkörper herange-00743 00744 führt werden, indem letztere beispielweise in die 00745 Schmelze eingetaucht werden oder die Schmelze über die Latentwärmespeichereinzelkörper gegossen wird, wobei 00746 zusätzlich die Möglichkeit besteht, das Aufsaugen durch 00747 eine gezielte Temperatursteuerung und/oder mechanische 00748 Energiezufuhr, beispielsweise Rühren, zu unterstützen. 00749 00750 In einem weiteren Verfahrensschritt kann nun das hygros-00751 kopische Material an der Oberfläche des Trägermaterials angelagert werden. Bevorzugt wird dazu ein körner-00752 und/oder granulat- und/oder flocken- und/oder pulverar-00753 00754 tig ausgestaltetes hygroskopisches Material zu den 00755 getränkten Trägermaterialeinzelkörpern hinzugegeben und beispielsweise durch Kneten oder Verrühren eine Durchmi-00756 schung erreicht, derzufolge das hygroskopische Material 00757 die Oberfläche der Trägermaterialeinzelkörper möglichst 00758 00759 gleichmäßig bedeckt. Es erweist sich dabei als Vorteil, daß sich insbesondere bei vollständiger Durchtränkung 00760 00761 auf den Trägermaterialteilelementen eine Schicht aus 00762 geschmolzenem Latentwärmespeichermaterial auf Paraffin-00763 basis befindet, die sich beim Abkühlprozeß wieder zu-00764 rückbildet, an der aber besonders im geschmolzenen Zu-00765 stand hygroskopisches Material besonders qut anhaftet,

23

00766 wodurch dessen homogene Verteilung vereinfacht wird. In 00767 Abwandlung der beschriebenen Arbeitsweise kann das hy-00768 groskopische Material auch an den Trägermaterialeinzel-00769 körpern angelagert werden, bevor sie mit Latentwärmespeichermaterial getränkt werden. Besonders bei einem 00770 00771 pulverförmigen hygroskopischen Material besteht dadurch 00772 die Möglichkeit, daß es beim Einsaugen des Latentwärme-00773 speichermaterials mit hinein in die Aufnahmeräume des 00774 Trägermaterials gelangt, so daß auch eine Mikrowellenaktivierung im Inneren der Trägermaterialeinzelkörper 00775 00776 erhalten wird. Es wird daraus deutlich, daß die von dem 00777 erfindungsgemäßen Verfahren vorgeschlagene Verwendung 00778 von Trägermaterialeinzelkörpern bevorzugt geringer Ab-00779 messung zum Aufsaugen von Latentwärmespeichermaterial zusätzlich auch besondere Vorteile für die Herstellung 00780 00781 eines mittels hygroskopischem Material mikrowellenaktivierten Latentwärmespeicherkörpers bietet. Sofern keine 00782 00783 mikrowellenaktiven Eigenschaften erforderlich sind, kann 00784 für die Herstellung eines Latentwärmespeicherkörpers 00785 mit einem Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis nach dem erfindungsgemäßen Verfahren natürlich auf die 00786 00787 Zugabe des hygroskopischen Materials verzichtet werden, wobei aber durch das Aufsaugen des Latentwärmespeicher-00788 materials in Trägermaterialeinzelkörpern bevorzugt 00789 00790 geringer Abmessungen und somit größerer Anzahl die oben erläuterten herstellungstechnischen Vorteile gegenüber 00791 bekannten Herstellungsverfahren von Latentwärmespeicher-00792 00793 körpern erhalten bleiben. 00794 Es hat sich weiterhin bewährt, als Trägermaterialeinzel-00795 00796 körper handelsübliche Ölbindemittel zu verwenden, insbe-00797 sondere die von der Rench Chemie GmbH unter dem Markennamen Rench-Rapid R, Rench-Rapid G, Perleen 222, Perle-00798 00799 en 444, Rapon 5090, Rapon 5092 und Rapon 5093 angebote-00800 nen Produkte. Wird zum Aufsaugen des zu einer hochvisko-

PCT/EP99/01809

24

00801 sen Schmelze aufbereiteten Latentwärmespeichermaterials 00802 ein körniges Ölbindemittel verwendet, entsteht eine 00803 Kugelschüttung mit pulvrigen Anteilen, in der das 00804 Latentwärmespeichermaterial in den einzelnen Aufsaugele-00805 menten bzw. Latentwärmespeichereinzelkörpern so stark 00806 gebunden ist, daß es auch bei Temperaturen, die 20 bis 00807 30° über dem Schmelzpunkt des Paraffins liegen, nicht 80800 austritt. Es bildet sich auch hier auf den Aufsaugele-00809 menten eine glänzende Schicht geschmolzenen Paraffins, 00810 die sich beim Abkühlprozeß wieder zurückbildet und die 00811 eine Haftfläche für pulverförmige Elemente des mikrowel-00812 lenaktiven, hygroskopischen Materials bildet. Bis nach 00813 dem Abkühlprozeß bleibt diese Form der Schüttung in 00814 sich frei beweglich, d.h. sie wird nicht zu einer har-00815 ten Masse, wobei diese Beweglichkeit besonders bei 00816 Wärmekissen wünschenswert ist. Darüber hinaus lassen 00817 sich zum Aufsaugen des Latentwärmespeichermaterials als 00818 Trägermaterial auch andere Materialien mit saugfähigen 00819 Strukturen, wie z.B. Fasern aus mineral- oder kerami-00820 schen Werkstoffen, organische Materialien wie Baum-00821 oder Schafswolle, Glas, Phenolharze, Kunststoffe, in 00822 deren sämtlichen Verarbeitungsformen, wie Spinnen, 00823 Schäumen, Granulieren, Pulverisieren, Flechten, Verwe-00824 ben usw. verwenden. Das Trägermaterial kann somit bei-00825 spielsweise als körner- und/oder granulat- und/oder 00826 flockenartiges Material verwendet werden. Es kann des 00827 weiteren auch eine plattenartige Gestalt einer gewünschten Festigkeit aufweisen oder aber auch in Form eines 00828 00829 Vliesstoffes ausgebildet sein. Weiterhin kann das erfin-00830 dungsgemäße Verfahren auch auf die Erzielung von zusätz-00831 lichen, in den Ansprüchen 1 bis 21, bzw. der zugehöri-00832 gen Beschreibung erwähnten Merkmale eines Latentwärme-00833 speicherkörpers ausgerichtet sein. Ebenso folgt aus der 00834 vorangehenden Beschreibung des Herstellungsverfahrens, 00835 daß ein erfindungsgemäßer Latentwärmespeicherkörper

25

bezüglich seiner Komponenten beliebige Kombinationen 00836 00837 der für das Herstellungsverfahren vorgeschlagenen Materialien in den jeweils in Betracht gezogenen oder ver-00838 00839 gleichbaren Spezifizierungen enthalten kann. 00840 00841 Die Erfindung schlägt zur Lösung des weiteren Aufgabenteils gemäß Anspruch 29 ein Verfahren zur Herstellung 00842 00843 eines Latentwärmespeicherkörpers mit in einem Aufnahmeräume aufweisenden Trägermaterial aufgenommenen Latent-00844 00845 wärmespeichermaterial auf Paraffinbasis vor, bei dem das Latentwärmespeichermaterial verflüssigt wird und in 00846 00847 verflüssigter Form an selbstansaugende kapillarartige Aufnahmeräume des Trägermaterials herangeführt wird, 00848 wobei darauf abgestellt wird, daß ein hygroskopisches 00849 00850 Material an eine Oberfläche des Trägermaterials herangeführt wird. Es kann demgemäß zur Herstellung eines 00851 Latentwärmespeicherkörpers alternativ zu einer Mehrzahl 00852 00853 von Trägermaterialeinzelkörpern auch ein zusammenhängen-00854 des Trägermaterial verwendet werden. Eine mögliche 00855 Anwendung dieses Verfahrens ist beispielsweise die Herstellung von Latentwärmespeicherkörpern geringer 00856 00857 Abmessungen bzw. Schichtdicken und/oder einfacher geometrischer Formgebung, bei dem sowohl eine problemlose 00858 Konfektionierung eines zusammenhängenden Trägerma-00859 00860 terials als auch dessen vollständige Durchtränkung in 00861 ausreichend kurzen Zeitintervallen möglich ist. 00862 Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur 00863 00864 Aufheizung eines festen oder flüssigen Wärmespeicherma-00865 terials, das von sich aus durch Mikrowellenstrahlen 00866 nicht aufheizbar ist oder schwächer aufheizbar ist als 00867 Wasser sowie eine Wärmespeichervorrichtung mit einem 00868 festen oder flüssigen Wärmespeichermaterial, das von 00869 sich aus durch Mikrowelleneinstrahlung nicht aufheizbar 00870 ist oder schwächer aufheizbar ist als Wasser.

Die Erwärmung von Flüssigkeiten und Festkörpern durch 00871 00872 Mikrowellenstrahlung hat aufgrund der gegenüber herkömmlichen Heiztechniken möglichen Zeit- und Energieer-00873 sparnis in den letzten Jahren zunehmend Bedeutung gewon-00874 00875 nen. Bei Mikrowellenstrahlung (kurz: Mikrowellen) han-00876 delt es sich allgemein um elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich zwischen 1 GHz und 1 THz, was 00877 einem Wellenlängenbereich von zwischen etwa 0,3 mm und 00878 00879 30 cm entspricht. Eine inzwischen sehr weit verbreitete Anwendung von Mikrowellenstrahlung ist die Aufheizung 00880 von Nahrungsmitteln in einem Mikrowellenherd, in wel-00881 chem dem Mikrowellenfeld bei Frequenzen zwischen 2,425 00882 00883 und 2,475 GHz von den hineingegebenen Nahrungsmitteln durch dielektrische Verluste Energie entzogen wird, was 00884 zur Aufheizung der Nahrungsmittel führt. In industriel-00885 len Anwendungen wird verbreitet auch mit einer Frequenz 00886 00887 von 5,8 GHz gearbeitet. Aufgrund der möglichen Zeit-88800 und Energieeinsparung der Mikrowellenaufheizung besteht 00889 der Wunsch, außer Nahrungsmitteln auch eine Vielzahl von weiteren Flüssigkeiten und Festkörpern durch Mikro-00890 wellenstrahlung zu erwärmen bzw. aufzuheizen. Von den 00891 hierzu in Frage kommenden Materialien zeigen jedoch 00892 eine Vielzahl von sich aus keine Erwärmung in einem 00893 Mikrowellenfeld, und bei einer Vielzahl weiterer Mate-00894 rialien findet eine nur sehr viel schwächere bzw. lang-00895 samere Erwärmung als bei Wasser statt. Insofern bei der 00896 letztgenannten Gruppe eine so schwache bzw. langsame 00897 00898 Erwärmung erfolgt, daß diese bei technischen Anwendungen oder im Hausgebrauch nicht akzeptabel ist, werden 00899 die entsprechenden Materialien mit den sich gar nicht 00900 von sich aus durch Mikrowellenstrahlung erwärmenden 00901 00902 Materialen zu sog. "mikrowellenpassiven" Materialien 00903 zusammengefaßt. Zur Gruppe der "mikrowellenpassiven" 00904 Stoffe zählen somit auch solche, die durch Mikrowellen-00905 strahlung von sich aus deutlich schwächer aufheizbar

27

00906 sind als Wasser, das zu den stark mikrowellenaktiven Stoffen zählt. Daher zählen auch viele Nahrungsmittel 00907 aufgrund ihres hohen Wassergehaltes zur Gruppe der 00908 00909 "mikrowellenaktiven" Materialien, die durch Mikrowellenstrahlen von sich aus in einem technisch sinnvoll an-00910 wendbaren Ausmaß bzw. Zeitraum aufheizbar sind. Als 00911 besonders nachteilig wird es empfunden, daß auch eine 00912 Reihe von Verpackungsmaterialien, insbesondere auf 00913 00914 Papier-, Holz- und Kunststoffbasis, die häufig auch für Lebensmittel verwendet werden, und außerdem viele über-00915 wiegend organische Flüssigkeiten von sich aus nicht 00916 durch Mikrowellenstrahlung aufheizbar sind oder dadurch 00917 nur deutlich schwächer aufheizbar sind als Wasser. 00918 00919 Besonders im Fast-Food-Bereich übernimmt das Verpak-00920 kungsmaterial von Nahrungsmitteln neben einer Schutzauch eine Warmhaltefunktion während des Transports. 00921 Sofern jedoch das der Verpackung dienende Wärmespeicher-00922 material bei der Erwärmung der Nahrungsmittel durch 00923 Mikrowellenstrahlung von sich aus nicht mit erwärmt 00924 00925 werden kann, verlieren die Nahrungsmittel einen Teil ihrer Wärme durch anschließende Wärmeleitung an die 00926 kältere Verpackung. 00927 00928 Davon ausgehend zählt es zur Aufgabe der Erfindung, ein 00929 Verfahren zur gebrauchsvorteilhaften Aufheizung eines 00930 im Sinne der Erfindung mikrowellenpassiven Wärme-00931 speichermaterials durch Mikrowellenstrahlung sowie 00932 eine dazu geeignete Wärmespeichervorrichtung anzuge-00933 ben. Unter einem Wärmespeichermaterial wird dabei grund-00934 sätzlich jedes Material verstanden, das zumindest kurz-00935 zeitig und in begrenztem Umfang Wärme zu speichern 00936 00937 vermag. 00938 00939 Der diesbezüglich erste Aufgabenteil wird durch das in

00939 Der diesbezuglich erste Aufgabenteil wird durch das in 00940 Anspruch 31 angegebene Verfahren gelöst, wobei vorteil-

28

hafte Vorgehensweisen in den davon abhängigen Ansprü-00941 chen 32 - 37 angegeben sind. Bezüglich der Wärmespei-00942 chervorrichtung wird die gestellte Aufgabe durch den 00943 00944 Gegenstand von Anspruch 38 gelöst. 00945 00946 Nach Anspruch 31 ist zur Lösung der Aufgabe darauf abgestellt, daß dem Wärmespeichermaterial ein hygrosko-00947 pisches Material zum Wärmeaustausch mit dem Wärmespei-00948 chermaterial in einem Mengenverhältnis zugeordnet wird, 00949 bei dem sich, ausgehend von einem Feuchtegleichgewicht 00950 des hygroskopischen Körpers bei 50 % relativer Luft-00951 feuchte und 20°C, eine Menge von 500 g des Wärme-00952 speichermaterials bei einer Mikrowellenbestrahlung mit 00953 400 - 600 Watt Leistung in einem Zeitraum von 2 - 10 00954 Min. von 20°C um mindestens 50°C erwärmt und daß bei 00955 einer entsprechenden Zuordnung eine Bestrahlung des 00956 hygroskopischen Materials mit Mikrowellenstrahlung 00957 vorgenommen wird. Beispielsweise ist diesbezüglich an 00958 eine Verwendung eines haushaltsgerechten Mikrowellenher-00959 des gedacht, in dessen Garraum das Wärmespeicherma-00960 terial und das ihm zum Wärmeaustausch zugeordnete hy-00961 groskopische Material eingegeben werden können. Alterna-00962 tiv besteht die Möglichkeit, die Mikrowellenstrahlung 00963 auf andere Weise auf das hygroskopische Material einwir-00964 ken zu lassen. Das hygroskopische Material besitzt die 00965 ausgeprägte Fähigkeit, aus seiner Umgebung Feuchtigkeit 00966 aufzunehmen und diese an sich zu binden. Insbesondere 00967 besteht auch die Fähigkeit, der Raumluft unter Normalbe-00968 dingungen die darin in Form von Wasserdampf enthaltene 00969 Feuchtigkeit zu entnehmen und anzulagern. Darüber hin-00970 aus besteht noch die Möglichkeit, die Wasseraufnahme 00971 durch eine Erhöhung des Wasserdampfgehaltes in der Luft 00972 zu begünstigen. Weiterhin wird auch in flüssiger Form 00973 angebotenes Wasser innerhalb kürzester Zeit von dem 00974 hygroskopischen Material bis zum Erreichen eines Sätti-00975

00976 gungszustandes aufgenommen. Das im hygroskopischen 00977 Material gespeicherte Wasser stellt selbst eine stark mikrowellenaktive Flüssigkeit im Sinne der Erfindung 00978 00979 dar, so daß es in einem Mikrowellenfeld zu einer sehr 00980 schnellen und starken Aufheizung des Wassers und auch 00981 des hygroskopischen Materials kommt. Das demgegenüber 00982 mikrowellenpassive Wärmespeichermaterial erwärmt sich 00983 dagegen nicht oder nur unwesentlich. Aufgrund der erfindungsgemäßen Zuordnung des hygroskopischen Materials zu 00984 dem Wärmespeichermaterial setzt darauf ein Wärmeaus-00985 tausch in der Weise ein, daß Wärmeenergie von dem er-00986 wärmten Wasser bzw. Wasserdampf direkt und nach Erwär-00987 mung des hygroskopischen Materials auch von diesem auf 00988 00989 das Wärmespeichermaterial übertragen wird. Die Wärme-00990 übertragung kann dabei als Wärmeleitung, durch Konvekti-00991 on, durch Wärmestrahlung oder in beliebigen Kombinationen dieser Übertragungsmechanismen verlaufen. Zum Wärme-00992 austausch kann eine Zuordnung des hygroskopischen Ma-00993 00994 terials zum Wärmespeichermaterial beispielsweise da-00995 durch erfolgen, daß das hygroskopische Material auf einer oder mehreren Oberflächen des Wärmespeicherma-00996 00997 terials angeordnet wird. Sofern dies nicht möglich oder nicht wünschenswert ist, kann das hygroskopische Ma-00998 terial auch in einem zweckmäßigen Abstand von dem Wärme-00999 speichermaterial verteilt angeordnet sein. Es ist jeden-01000 falls vorteilhaft, wenn das hygroskopische Material in 01001 der jeweiligen Anordnung ein hohes Verhältnis von Ober-01002 flächen zu Volumen bzw. Masse besitzt, um eine mög-01003 lichst große Wärmeaustauschfläche für die vorgenannten 01004 Wärmeübertragungsmechanismen zur Verfügung zu stellen. 01005 Für die Erfindung sind alle solchen im weiteren Sinne 01006 01007 hygroskopischen Materialien geeignet, die in einer 01008 vergleichsweise kurzen Zeitspanne die für das vorge-01009 schlagene Verfahren notwendige Wassermenge aufnehmen 01010 können. Bevorzugt ist auch an die Verwendung von

01011 Calciumchlorid, Eisenchlorid, Kupfersulfat, Magnesiumchlorid, Pottasche und Kiesel- bzw. Silicagel gedacht, 01012 01013 wobei in weiteren Anwendungen auch die Verwendung von 01014 Löschpapier oder hygroskopischen Geweben, Vliesen und 01015 dergleichen Vorteile bieten kann. Das erfindungsgemäße 01016 Verfahren kann prinzipiell zur Aufheizung aller festen 01017 oder flüssigen mikrowellenpassiver Wärmespeichermateria-01018 lien verwendet werden, deren Einbringen in ein Mikrowel-01019 lenfeld bekanntermaßen nicht mit Gefahren verbunden 01020 ist, wobei als Wärmespeichermaterial jedes Material in 01021 Betracht zu ziehen ist, das zumindest ein begrenztes 01022 kurzzeitiges Wärmespeichervermögen aufweist. Hinsicht-01023 lich der oben beschriebenen Problemstellung ist insbe-01024 sondere an die Verwendung von Verpackungsmaterialien 01025 auf Papier- bzw. Pappe-, Holz- oder Kunststoffbasis 01026 gedacht. 01027 01028 In einem bevorzugten Anwendungsverfahren ist vorgese-01029 hen, daß ein für Mikrowellenstrahlung durchlässiges 01030 Wärmespeichermaterial verwendet wird. Weiter ist bevor-01031 zugt, daß ein hygroskopisches Material verwendet wird, 01032 dessen hygroskopische Eigenschaft durch eine durch 01033 Mikrowellenstrahlung bedingte Erwärmung nicht verändert 01034 wird. Dies bedeutet, daß das hygroskopische Material 01035 auch nach zahlreichen Anwendungen des erfindungsgemäßen 01036 Verfahrens die unveränderte Eigenschaft besitzt, aus 01037 der Umgebung Feuchtigkeit aufzunehmen und diese bei 01038 einer erwärmungsbedingten Verdampfung an die Umgebung 01039 abzugeben. Das erfindungsgemäße Verfahren kann dadurch 01040 vorteilhaft gestaltet werden, daß das hygroskopische 01041 Material sandwichartig zwischen zwei plattenartigen 01042 Wärmespeicherelementen aus Wärmespeichermaterial, vor-01043 zugsweise aus einem festen Wärmespeichermaterial, ange-01044 ordnet wird. Dabei können zwei oder mehr der platten-

PCT/EP99/01809

31

01045 artigen Wärmespeicherelemente im wesentlichen parallel 01046 zueinander angeordnet werden und das hygroskopische Material in den entsprechenden Zwischenräumen verteilt 01047 werden, so daß ein Mehrschichtensystem entsteht. Prak-01048 tisch kann dazu in der Weise vorgegangen werden, daß 01049 01050 das hygroskopische Material zunächst auf der Oberfläche 01051 eines Wärmespeicherelementes aus mikrowellenpassivem 01052 Wärmespeichermaterial angeordnet wird und daß anschließend ein weiteres Wärmespeicherelement auf das hygrosko-01053 pische Material aufgesetzt wird, worauf diese Arbeits-01054 schritte bis zum Erreichen des gewünschten Schichtenauf-01055 baus wiederholt werden können. Alternativ oder in Kombi-01056 nation besteht auch die Möglichkeit, daß in dem mikro-01057 wellenpassiven Wärmespeichermaterial bzw. dem aus die-01058 sem Material gebildeten Wärmespeicherelementen Ausnehm-01059 ungen, beispielsweise in Gestalt von Bohrungen, Nuten, 01060 Kerben oder geometrisch unbestimmten dreidimensional 01061 01062 gestalteten Flächen zur Aufnahme des hygroskopischen Materials eingebracht werden. Es besteht dann die Mög-01063 lichkeit, das hygroskopische Material in die Ausnehm-01064 ungen einzubringen und darin durch weiteres Wärmespei-01065 chermaterial zu fixieren. Beispielsweise besteht die 01066 Möglichkeit, eine Oberfläche eines Wärmespeicher-01067 elementes mit einem Rillenprofil zu versehen, die Ril-01068 lentäler mit einem hygroskopischen Salz auszufüllen und 01069 anschließend ein weiteres Wärmespeicherelement auf der 01070 verfüllten Oberfläche zu befestigen. Es ist weiter 01071 bevorzugt, daß in einem plattenartigen Wärmespeicherele-01072 ment Hohlräume ausgebildet werden, die sich durchgehend 01073 von einer dem hygroskopischen Material zugewandten Flä-01074 01075 che des Wärmespeicherelementes bis zu einer im Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung stehenden Fläche des 01076 01077 Wärmespeicherelementes erstrecken. Insbesondere ist daran gedacht, die Hohlräume durch voneinander beabstan-01078 dete Einstiche bzw. Durchstiche, beispielsweise mit 01079

32

01080 einer Nadel, herbeizuführen. Die Hohlräume ermöglichen 01081 auch eine Verwendung von dampfundurchlässigem mikrowel-01082 lenpassivem Wärmespeichermaterial, indem sie selbst 01083 Strömungswege für gewünschten Dampfaustausch mit der Umgebung bereitstellen. Darüber hinaus kann bei dampf-01084 01085 durchlässigem mikrowellenpassivem Wärmespeichermaterial 01086 dessen Diffussionsvermögen für mikrowellenaktive Feuch-01087 tigkeit durch die Hohlräume noch beträchtlich verbessert werden. Weiter ist vorteilhaft, wenn bei der Aus-01088 01089 führung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einem fe-01090 sten Wärmespeicherelement kapillarartige Aufnahmeräume 01091 zur Aufnahme eines Latentwärmespeichermaterials, insbe-01092 sondere eines Wärmespeichermaterials auf Paraffinbasis, 01093 vorgesehen sehen. Hinsichtlich der kapillarartigen 01094 Aufnahmeräume wird auf die PCT/EP98/01956 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt vollinhaltlich in die vorlie-01095 01096 gende Anmeldung aufgenommen wird. Zufolge einer weiter 01097 bevorzugten Anwendung des Verfahrens ist ein Wärmespei-01098 cherelement aus Pappelholz ausgebildet. 01099 01100 Von Mikrowellenherden ist bekannt, daß im Inneren ihres 01101 Garraumes keine völlig gleichmäßige Verteilung der 01102 Mikrowellenstrahlungsintensität erreicht werden kann. 01103 Dies führt zu einer ungleichmäßigen Erwärmung der darin 01104 enthaltenen mikrowellenaktiven Materialien, wobei es je 01105 nach Voraussetzungen zu einer lokalen Überhitzung und zu Beschädigungen kommen kann. Für eine vorteilhafte 01106 01107 Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird 01108 daher vorgeschlagen, daß die räumliche Verteilung der 01109 Mikrowellenstrahlungsintensität durch eine die Mikrowel-01110 len reflektierende Folie im Bereich vergleichsweise 01111 höherer Strahlungsintensität vergleichmäßigt wird. Es 01112 kann dazu so vorgegangen werden, daß in Vorversuchen die Temperaturverteilung innerhalb eines im wesentli-01113 01114 chen flächig im Mikrowellenherd ausgebreiteten mikrowel-

33

PCT/EP99/01809

01115 lenaktiven Materials ermittelt wird und daß die Lage 01116 und Verteilung von Bereichen vergleichsweise höherer 01117 Temperaturen, die den Bereichen vergleichsweise höherer 01118 Strahlungsintensität entsprechen, gekennzeichnet wird. 01119 In einem nächsten Schritt kann dann eine die Mikrowel-01120 len reflektierende Folie in der Weise zugeschnitten 01121 werden, daß ihre Form gerade den Flächenbereichen höhe-01122 rer Strahlungsintensität entspricht. Die zugeschnittene 01123 reflektierende Folie kann dann bei weiteren Anwendungen 01124 des Mikrowellenherdes bevorzugt unterhalb des zu erwär-01125 menden Gutes angeordnet werden. Im vorliegenden Fall 01126 besteht somit die Möglichkeit, die ausgeschnittene 01127 Folie unterhalb des hygroskopischen Materials und gege-01128 benenfalls zusätzlich unterhalb des mikrowellenpassiven 01129 Wärmespeichermaterials anzuordnen. Die auf die Folie 01130 auftreffende Mikrowellenstrahlung höherer Intensität 01131 wird beim Auftreffen reflektiert und in Bereiche mit 01132 einer geringeren Strahlungsintensität abgelenkt, so daß 01133 sich insgesamt eine Vergleichsmäßigung der Strahlungsin-01134 tensität mit der Folge einer gleichmäßigeren Erwärmung 01135 der mikrowellenaktiven Feuchtigkeit und damit des hy-01136 groskopischen Materials sowie des Wärmespeichermateri-01137 als ergibt. 01138 01139 Weiterhin wird vorgeschlagen, daß die räumliche Vertei-01140 lung der Mikrowellenstrahlungsintensität durch eine die 01141 Mikrowellen reflektierende und/oder beugende und/oder 01142 brechende Homogenisierungsmaske vergleichmäßigt wird, 01143 wobei die Homogenisierungsmaske bevorzugt im Bereich 01144 höherer Strahlungsintensität angeordnet werden kann. 01145 Unter einer Homogenisierungsmaske wird im Sinne der 01146 Erfindung eine Einrichtung verstanden, die infolge 01147 ihrer Werkstoffeigenschaften und/oder Gestaltungsmerkma-01148 le eine bevorzugte Reflektion und/oder Beugung und/oder 01149 Brechung von Mikrowellenstrahlen in einem Mikrowellen-

01150	feld bewirken. Zur Vergleichmäßigung der Strahlungsin-
01151	tensität besteht die Möglichkeit, daß die Homogeni-
01152	sierungsmaske in einem Mikrowellenfeld bzw. in einem
01153	Garraum eines Mikrowellenherdes innerhalb und/oder
01154	außerhalb des Wärmespeichermaterials angeordnet wird,
01155	wobei die Homogenisierungsmaske aus mehreren Einzeltei-
01156	len bestehen kann, welche für sich allein oder in Ver-
01157	bindung miteinander und/oder in Zusammenwirken mit
01158	Einbauten der Mikrowelle, bspw. einem Drehteller oder
01159	auch den Begrenzungswänden des Garraumes, wirksam sein
01160	können. Die Homogenisierungsmaske ermöglicht durch die
01161	Vergleichmäßigung der Strahlungsintensität die Vermei-
01162	dung von partiellen Überhitzungen aufgrund erhöhter
01163	Mikrowellenstrahlungskonzentration und kann aus unter-
01164	schiedlichen Materialien bestehen. Der dielektrische
01165	Verlustfaktor spielt hierbei eine untergeordnete Rolle.
01166	Es besteht die Möglichkeit, daß die auf den zu erwärmen-
01167	den Körper treffenden Mikrowellen durch optische Ablen-
01168	kung zerstreut werden. Hieraus resultiert eine Vermei-
01169	dung von übermäßig hohen Strahlungskonzentrationen an
01170	einzelnen Stellen, besonders in der Mitte der Mikrowel-
01171	le, wo ein relativer Stillstand des zu erwärmenden
01172	Objektes, das sich bspw. auf einem Drehteller befindet,
01173	vorliegt. Die Homogenisierungsmaske nutzt vornehmlich
01174	die optischen Eigenschaften der Mikrowellen, um eine
01175	Ablenkung und teilweise Auslöschung zu erreichen. Für
01176	den Anwendungsfall können einheitliche, geschlossene
01177	Glaskörper mit inhomogenen Zusammensetzungen des Glases
01178	oder gleichgefügiges Glas mit Streulinsenoberfläche
01179	(entweder direkt in das Glas eingearbeitet oder aufge-
01180	bracht, z.b. geklebt) in Betracht gezogen werden. Das
01181	Glas kann auch in Form einer Schüttung von zerstoßenem
01182	Glas ("Glas-Crunsh") oder regelmäßigen geometrischen
01183	Körpern, z.B. Kugeln, Rhomben, Pyramiden sowie anderen
01184	zweckmäßigen Körpern oder Mischungen untereinander

35

01185 vorliegen. An den gebildeten Phasengrenzen werden die 01186 Mikrowellen in unbestimmte Richtungen abgelenkt, so daß 01187 ein diffuses Wellenfeld entsteht. Sofern mehrere derar-01188 tiger Teile aus Glas oder aus einem anderen zweckmäßi-01189 gen Material gemeinsam als Homogenisierungsmaske verwen-01190 det werden, kann je nach beispielsweise aus Vorversu-01191 chen bekannter Verteilung der Mikrowellenstrahlungsin-01192 tensität eine besonders gute Vergleichmäßigung der 01193 Strahlungsintensität durch eine verteilte Anordnung der 01194 Teile in dem Mikrowellenfeld bzw. -herd erreicht wer-01195 den, wobei eine bevorzugte Anordnung im Bereich höherer 01196 Strahlungsintensität erfolgen kann. 01197 01198 In einer weiteren Variante kann als Homogenisierungs-01199 maske ein Metallgitter verwendet werden bzw. vorgesehen 01200 sein. Dabei kann die Auslöschung und/oder Ablenkung 01201 und/oder Beugung der Mikrowellenstrahlen durch die Wahl 01202 der Maschengröße und/oder Drahtstärke und/oder Werk-01203 stoffzusammensetzung des Metallgitters beeinflußt wer-01204 den bzw. sein. Eine entscheidende Größe ist dabei die 01205 prozentuale Abdeckfläche durch das Maschengitter bezo-01206 gen auf die größtmögliche freie Einstrahlfläche der 01207 Mikrowellensender innerhalb des Mikrowellengerätes. 01208 Durch die Wahl von Drahtstärke und Maschenweite wird 01209 der Absperreffekt ("Faradayscher Käfig") gesteuert. Je 01210 engmaschiger das Geflecht ist, desto stärker die Ab-01211 schirmung. Bei totaler Abschirmung von oben wird das zu 01212 erwärmende Objekt nur noch mit dem innerhalb des Mikro-01213 wellengerätes reflektierenden Strahlen seitlich und von 01214 unten aufgeheizt. Dabei ist auch daran gedacht, daß 01215 zwischen das Wärmespeichermaterial und die Mikrowellen-01216 strahlungsquelle ein engmaschiges Metallgitter zur Abschirmung der Mikrowellenstrahlung in Haupteinfalls-01217 01218 richtung eingebracht wird. Weiterhin besteht die Mög-01219 lichkeit, beide zuvor erläuterten Varianten der Homo-

36

genisierungsmaske in Kombination miteinander anzuwen-01220 den, so daß eine Steuerung der Mikrowellenstrahlungsin-01221 01222 tensität in nahezu allen Bereichen möglich ist. In diesem Fall werden die Effekte Beugung, Brechung und 01223 Auslöschung miteinander kombiniert und können durch 01224 Werkstoffkombinationen und Anordnung für den jeweiligen 01225 Anwendungsfall sinnvoll miteinander kombiniert werden. 01226 Mittels der Homogenisierungsmaske kann bspw. verhindert 01227 werden, daß bei einem in eine Mikrowelle eingegebenen 01228 Wärmekissen eine stellenweise Überhitzung auftritt und 01229 daß diese zu einer Zerstörung führt. 01230 01231 Zusätzlich zu den zuvor genannten Materialien, (Glas, 01232 Metall) und den im einzelnen erwähnten Körperformen 01233 sind auch weitere zweckmäßige Ausgestaltungen einer 01234 Homogenisierungsmaske denkbar. Dabei orientiert sich 01235 eine konkrete Ausgestaltung an den gewünschten Reflek-01236 tions- und/oder Beugungs- und/oder Brechungseigenschaf-01237 ten sowie daran, daß die Funktion bzw. die Betriebssi-01238 cherheit des Mikrowellenherdes nicht beeinträchtigt 01239 wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß die 01240 Homogenisierungsmaske auch unabhängig von dem vorge-01241 stellten Verfahren zur Aufheizung eines festen oder 01242 flüssigen Wärmespeichermaterials, das von sich aus 01243 durch Mikrowellenstrahlung nicht aufheizbar ist oder 01244 schwächer aufheizbar ist als Wasser, verwendet wird. 01245 Die Homogenisierungsmaske kann dazu in einem beliebigen 01246 Mikrowellenfeld vorgesehen sein bzw. verwendet werden, 01247 wobei sie die vorgenannten vorteilhaften Wirkungen 01248 01249 entfaltet. 01250 Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, die Temperatur-01251 01252 verteilung innerhalb des Wärmespeichermaterials und/oder des hygroskopischen Materials und/oder zwi-01253 schen hygroskopischem Material und Wärmespeicher-01254

material durch Wärmeleitbleche aus qut wärmeleitendem 01255 Material im Übergangsbereich verschiedener Temperaturen 01256 zu vergleichmäßigen. Geeignet sind beispielsweise Ble-01257 che aus Kupfer, Aluminium oder dergleichen, die in 01258 Streifen oder beliebige andere zweckmäßige Formen ge-01259 schnitten sein können. Die Wärmeleitbleche werden bevor-01260 zugt großflächig in gleichzeitigen Kontakt mit Berei-01261 01262 chen höherer und niedrigerer Temperaturen gebracht, so daß durch deren gute Wärmeleitfähigkeit ein schnellerer 01263 Temperaturausleich erreicht werden kann. 01264 01265 Für die Lösung des weiteren Aufgabenteils schlägt der 01266 unabhängige Anspruch 40 eine Wärmespeichervorrichtung 01267 mit einem festen oder flüssigen Wärmespeichermaterial, 01268 das von sich aus durch Mikrowelleneinstrahlung nicht 01269 aufheizbar ist oder schwächer aufheizbar ist als Was-01270 ser, vor, wobei darauf abgestellt wird, daß die Wärme-01271 speichervorrichtung ein hygroskopisches Material zur 01272 Wärmeübertragung auf das Wärmespeichermaterial enthält. 01273 Dabei ist vorzugsweise an eine der oben im Zusammenhang 01274 mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Aufheizung 01275 eines mikrowellenpassiven Wärmespeichermaterials be-01276 schriebenen Anordnungen gedacht. Weiterhin kann die 01277 Wärmespeichervorrichtung zusätzlich auch beliebige 01278 einzelne oder Kombinationen von Merkmalen aufweisen, 01279 wie diese ebenfalls in Verbindung mit dem vorgenannten 01280 Verfahren beschrieben wurden. 01281 01282 Die Erfindung betrifft noch eine weitere Wärmespeicher-01283 vorrichtung mit einem festen oder flüssigen Wärmespei-01284 chermaterial, das von sich aus durch Mikrowellenstrah-01285 lung nicht aufheizbar oder schlechter aufheizbar ist 01286 als Wasser, die gegenüber der vorgenannten Wärmespei-01287 chervorrichtung hinsichtlich der Aufheizung von mikro-01288 wellenpassivem Wärmespeichermaterial in einem Mikrowel-01289

lenfeld auf einem eigenen Lösungsgedanken beruht. Aus-01290 gangspunkt der Überlegungen ist, daß in einer Reihe von 01291 speziellen Anwendungsfällen, beispielsweise der Medizin-01292 technik oder in der Raumfahrt, von Interesse sein kann, 01293 eine in der Umgebung vorhandene Dampfphase zu vermeiden 01294 oder weitestmöglich zu reduzieren. Unter diesen Voraus-01295 setzungen besteht daher für eine Erwärmung von mikrowel-01296 lenpassivem Material in einem Mikrowellenfeld ein Be-01297 darf an einer geeigneten Wärmespeichervorrichtung, bei 01298 der auf hygroskopisches Material verzichtet werden kann 01299 und die gegebenenfalls auch mit der zuvor beschriebenen 01300 01301 Wärmespeichervorrichtung mit hygroskopischen Material kombiniert werden kann. Es ist daher eine weitere Aufga-01302 be der vorliegenden Erfindung, eine gattungsgemäße 01303 Wärmespeichervorrichtung anzugeben, bei der für die 01304 Aufheizung eines mikrowellenpassiven Wärmespeichermate-01305 rials in einem Mikrowellenfeld auf die Verwendung von 01306 hygroskopischen Material verzichtet werden kann. Bei 01307 einem Wärmespeichermaterial handelt es sich dabei im 01308 Sinne der Erfindung um ein beliebiges Material, das 01309 zumindest zu einer kurzzeitigen und begrenzten Speiche-01310 rung von Wärme in der Lage ist. 01311 01312 Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß Anspruch 49 01313 durch eine Wärmespeichervorrichtung mit einem festen 01314 oder flüssigen Wärmespeichermaterial, das von sich aus 01315 durch Mikrowellenstrahlung nicht aufheizbar ist oder 01316 schlechter aufheizbar ist als Wasser, wobei darauf 01317 01318 abgestellt wird, daß die Wärmespeichervorrichtung einen Absorptionskörper mit einer hohen dielektrischen Ver-01319 01320 lustzahl zur Wärmeübertragung auf das Wärmespeichermaterial in einem Mikrowellenfeld enthält und daß die Länge 01321 01322 (L, L') des Absorptionskörpers in einer Erstreckungsrichtung zumindest der halben Wellenlänge einer zur 01323 01324 Energiezufuhr gewählten Mikrowellenstrahlung entspricht.

01325	Unter einem Absorptionskörper wird dabei im Sinne der
01326	Erfindung ein Körper verstanden, welcher in einem Mikro-
01327	wellenfeld aufgrund seiner Werkstoffeigenschaften und
01328	seines charakteristischen Längenverhältnisses in zumin-
01329	dest einer Erstreckungsrichtung zu der Wellenlänge der
01330	Mikrowellenstrahlung eine bevorzugte Erwärmung durch
01331	dielektrische Verluste erfährt. Nähere Ausführungen zu
01332	dielektrischen Verlusten findet man z.B. in "Werkstoff-
01333	kunde, H. J. Bargel, G. Schulze, VDI-Verlag, Düsseldorf,
01334	1994, 6. Auflage". Danach entstehen dielektrische Verlu-
01335	ste, wenn ein Dielektrikum eine geringe Leitfähigkeit
01336	aufweist oder wenn es nicht völlig homogen aufgebaut
01337	ist. In einem wechselnden Feld (bei Wechselspannung)
01338	führt bei unpolaren Kunststoffen die zeitliche Verzöge-
01339	rung der Umpolarisation und bei polaren Stoffen das
01340	dann auftretende Schwingen der Dipole zu weiteren Ener-
01341	gieverlusten. Sie bewirken eine Veränderung der Phasen-
01342	verschiebung zwischen Strom und Spannung. Beträgt der
01343	Phasenwinkel im verlustfreien Kondensator 90°, so wird
01344	er durch die Verluste an Energie im Wechselfeld um den
01345	Winkel Delta als dem Ergänzungswinkel zu 90° verklei-
01346	nert. Der Tangens dieses "Fehlwinkels" wird als dielek-
01347	trischer Verlustfaktor Tangens Delta bezeichnet. Er
01348	gibt das Verhältnis zwischen Wirk- und Blindstrom und
01349	damit auch das zwischen Wirkleistung (=Verlust) und
01350	Blindleistung des Kondensators an. Die dielektrische
01351	Verlustzahl ist dann:
01352	
01353	Epsilon' _r = Epsilon _r * tan Delta,
01354	Epsilon _r = Dielektrizitätszahl
01355	
01356	Sie ist Materialabhängig, und ihre Größe ändert sich
01357	mit der Frequenz und der Temperatur und wirkt sich
01358	insbesondere bei hohen Frequenzen zunehmend aus. Dielek-
01359	trische Verluste vermindern die Leistung eines Kondensa-

40

tors. Sie setzen sich in Wärme um. Kunststoffe mit sehr 01360 01361 geringer dielektrischer Verlustzahl sind demnach hervor-01362 ragende Dielektrika. Andererseits kann die innere Erwärmung von Kunststoffen mit höherem Epsilon, * tan Delta 01363 01364 bewußt und vorteilhaft technisch genutzt werden, wie es 01365 z.B. beim Hochfrequenzschweißen geschieht. Die in die-01366 ser Anmeldung vorgeschlagene Wärmespeichervorrichtung nutzt die bevorzugte Erwärmung eines Absorptionskörpers 01367 mit einer hohen dielektrischen Verlustzahl zum mittelba-01368 ren Erwärmen von Wärmespeichermaterial in einem Mikro-01369 01370 wellenfeld. Der dielektrische Verlustfaktor bewegt sich bei den verschiedenen Kunststoffen zwischen 10⁻¹ und 01371 10⁻⁴. Besonders zur Erwärmung durch Hochfrequenzfelder 01372 geeignete Kunststoffe enthalten Heteroatome (also nicht 01373 01374 nur Wasserstoff- und Kohlenstoffatome, sondern z.B. Stickstoff- oder Chloratome), die permanente Dipole im 01375 01376 Molekülaufbau bewirken. Beispiele für Kunststoffe mit 01377 hohem tan Delta sind Polyamide (Nylon), Aminoplaste (Melamin) und PVC-P (weichgemachtes PVC). Andere Stof-01378 fe, z.B. Wasser und bestimmte Glassorten, weisen eben-01379 01380 falls hohe Werte von tan Delta auf. 01381 01382 In Verbindung mit der erfindungsgemäßen Wärmespeicher-01383 vorrichtung wird vorgeschlagen, daß der Absorptionskörper ein Glaskörper ist und/oder Polyamide und/oder 01384 01385 Aminoplaste und/oder PVC-P und/oder Wasser enthält. 01386 Alternativ kann der Absorptionskörper auch aus einem 01387 anderen Material mit einer dielektrischen Verlustzahl 01388 in geeigneter Größenordnung bestehen. Insbesondere besteht die Möglichkeit, daß die dielektrische Verlust-01389 zahl des Absorptionskörpers zwischen 10⁻¹ und 10⁻⁴ 01390 01391 beträgt. 01392

01393 In einer besonderen Ausgestaltung ist vorgesehen, daß 01394 der Absorptionskörper plattenartig ausgebildet ist,

wobei die Plattenlänge in einer Erstreckungsrichtung 01395 01396 zumindest der halben Wellenlänge einer zur Energiezufuhr gewählten Mikrowellenstrahlung entspricht. 01397 01398 Bevorzugt ist daran gedacht, daß die vorgenannte Er-01399 streckungsrichtung innerhalb der Plattenebene des plat-01400 tenartigen Absorptionskörpers, beispielsweise Glaskör-01401 pers, liegt. Beim Auftreffen von Mikrowellenstrahlung 01402 auf den plattenartigen Absorptionskörper, bspw. Glaskör-01403 per, kommt es zu deren Absorption bzw. Totalabsorption. 01404 Die Mikrowellen werden im Absorptionskörper, bspw. 01405 Glaskörper, gebrochen und darin soweit übertragen, bis 01406 sie an eine Oberfläche oder Störstelle stoßen, von der 01407 sie zumindest anteilig in die entgegengesetzte Bewe-01408 qungsrichtung reflektiert werden. Die reflektierte 01409 Mikrowellenstrahlung wird soweit im Absorptionskörper, 01410 bspw. Glaskörper, übertragen, bis sie erneut an eine 01411 Oberfläche bzw. Störstelle gelangt, von der sie wieder 01412 in ursprünglicher Bewegungsrichtung zurückgeworfen 01413 wird. In dem plattenartigen Absorptionskörper, bspw. 01414 01415 Glaskörper, werden die Mikrowellenstrahlen überwiegend entlang der in der Plattenebene liegenden Erstreckungs-01416 01417 richtungen hin und her geschickt. Bei mehrfachem Durchlauf wird die Wellenenergie in thermische Energie umge-01418 wandelt, wodurch es zu der gewünschten Aufheizung des 01419 Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, im Mikrowellen-01420 feld kommt. In einer Erstreckungsrichtung, entlang der 01421 die Länge des Glaskörpers zumindest der halben Wellen-01422 länge der zur Emergiezufuhr gewählten Mikrowellenstrah-01423 lung entspricht, kommt es zur Ausbildung einer sog. 01424 stehenden Welle, indem die Mikrowellenstrahlung von ein-01425 ander gegenüberliegenden und senkrecht zu der Erstreck-01426 ungsrichtung orientieren Oberflächen jeweils phasen-01427 und amplitudendeckend reflektiert wird. Durch die fort-01428 währende Einkoppelung von weiteren Mikrowellenstrahlen 01429

01430 und Resonanzerscheinungen kommt es zur Konzentration 01431 von Wellenenergie in den stehenden Wellen, wodurch bei 01432 der Energieumwandlung eine entsprechend höhere thermische Energieausbeute ermöglicht wird. Sofern die Länge 01433 des Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, auch nur in 01434 01435 einer der in der Plattenebene liegenden Erstreckungsri-01436 chtungen des Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, 01437 zumindest der halben Wellenlänge der gewählten Mikrowel-01438 lenstrahlung entspricht, d.h. sofern zumindest eine 01439 eindimensionale stehende Welle entsteht, sind bereits 01440 beträchtliche Aufheizungen des Absorptionskörpers, 01441 bspw. Glaskörpers, im Mikrowellenfeld innerhalb kurzer 01442 Zeiträume realisierbar. Beispielsweise ergibt sich bei einer Strahlungsfrequenz von 2,45 GHz eine Wellenlänge 01443 01444 von etwa 12,2 cm, so daß bereits eine Länge des Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, von etwa 6,1 cm zur 01445 Ausbildung einer stehenden Welle genügt. Darüber hinaus 01446 besteht auch die Möglichkeit, daß der Absorptionskörper, 01447 01448 bspw. Glaskörper, auch in weiteren Erstreckungsrichtun-01449 gen eine Länge aufweist, die zumindest der halben Wellenlänge der gewählten Mikrowellenstrahlung entspricht, 01450 01451 so daß sich stehende Wellen in mehreren Raumrichtungen ausbilden und die Umwandlung von Wellenenergie in ther-01452 01453 mische Energie noch weiter verstärkt wird. Vorzugsweise 01454 ist an eine Ausgestaltung des plattenartigen Absorpti-01455 onskörpers, bspw. Glaskörpers, gedacht, in der dieser 01456 einen im wesentlichen ebenen Aufbau besitzt, wobei die Länge des Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, nur 01457 01458 entlang einer Anzahl von innerhalb der Plattenebene 01459 orientierten Erstreckungsrichtungen zumindest der hal-01460 ben Wellenlänge der zur Energiezufuhr gewählten Mikro-01461 wellenstrahlung entspricht. Dagegen kann die Länge des 01462 Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, in der zur Plat-01463 tenebene senkrechten Erstreckungsrichtung auch deutlich 01464 kleiner als die halbe Wellenlänge der Mikrowellenstrah-

lung gewählt werden, wobei dennoch ein sehr hoher, zu 01465 einer schnellen Aufheizung des Absorptionskörpers, 01466 01467 bspw. Glaskörpers, führender Umwandlungsgrad von Wellenenergie in thermische Energie erreicht werden kann. Bei 01468 einer entsprechenden Ausgestaltung des Absorptionskör-01469 pers, bspw. Glaskörpers, als ebene Platte von geringer 01470 Dicke besteht die Möglichkeit einer kompakten Anordnung 01471 beispielsweise zwischen im wesentlichen parallel beab-01472 standeten Platten aus mikrowellenpassivem Wärmespeicher-01473 material. Ein entsprechender sandwichartiger Schichten-01474 verbund kann auch aus mehreren innerhalb einer Platten-01475 ebene und/oder im wesentlichen parallel zueinander 01476 angeordneten Absorptionskörper, bspw. Glaskörper und 01477 einer entsprechend größeren Anzahl von Platten aus 01478 Wärmespeichermaterial aufgebaut sein. Alternativ sind 01479 auch weitere Anordnungen des Absorptionskörpers, bspw. 01480 Glaskörpers, in Relation zu dem Wärmespeichermaterial 01481 01482 möglich. Beispielsweise kann vorgesehen sein, daß der Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, in einen Behälter 01483 01484 mit einer mikrowellenpassiven Flüssigkeit eingetaucht ist. Wesentlich ist, daß der Absorptionskörper, bspw. 01485 Glaskörper, in einem Mikrowellenfeld eine schnellere 01486 Erwärmung als das mikrowellenpassive Wärmespeichermate-01487 rial erfährt. Aufgrund der sich einstellenden Tempera-01488 turunterschiede setzt eine Wärmeübertragung von dem 01489 01490 Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, auf das mikrowellenpassive Wärmespeichermaterial ein, so daß sich die-01491 01492 ses ebenfalls erwärmt. Die Wärmeübertragung kann dabei durch Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung oder 01493 01494 beliebige Kombinationen dieser Übertragungsmechanismen erfolgen. Der Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, kann 01495 selbst aus einfachsten preiswerten Gläsern, beispiels-01496 weise aus Fensterglas, hergestellt sein. Auch bei einem 01497 derart einfachen Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, 01498 01499 wird die Umwandlung von Wellenenergie in thermische

Energie dadurch begünstigt, daß seine Länge in einer 01500 oder mehreren Erstreckungsrichtungen gleich einem 01501 geradzahligen Vielfachen eines Viertels der zur Energie-01502 zufuhr gewählten Mikrowellenstrahlung gewählt wird, 01503 wobei das geradzahlige Vielfache zumindest dem Zweifa-01504 chen entsprechen muß. Bevorzugt ist vorgesehen, daß das 01505 Wärmespeichermaterial für Mikrowellenstrahlung durchläs-01506 sig ist. Dadurch wird vorteilhaft erreicht, daß die 01507 gesamte Oberfläche des Absorptionskörpers, bspw. Glas-01508 körpers für eine Einkoppelung der Mikrowellenstrahlung 01509 genutzt werden kann. Eine vorteilhafte Weiterbildung 01510 der erfindungsgemäßen Wärmespeichervorrichtung kann 01511 dadurch erfolgen, daß eine oder mehrere Oberflächen des 01512 Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers für aus dem Ab-01513 sorptions- bzw. Glaskörperinneren auftreffende Mikrowel-01514 lenstrahlung reflektierend ausgebildet ist. Die "natür-01515 liche" Reflektion der Mikrowellenstrahlung von den 01516 Innenseiten der Oberflächen des Absorptionskörpers, 01517 bspw. Glaskörpers, die nur einen gewissen Anteil der 01518 Strahlung erfaßt, kann dabei durch eine geeignete Ober-01519 flächenhandlung, beispielsweise durch eine Beschicht-01520 ung, erheblich gesteigert werden. Weitere Gebrauchsvor-01521 teile der Wärmespeichervorrichtung sind dadurch erreich-01522 bar, daß zumindest eine Oberfläche des Absorptionskör-01523 pers, bspw. Glaskörpers, eine Beschichtung mit einem 01524 temperaturabhängigen Transmissionskoeffizienten für 01525 Mikrowellenstrahlung aufweist. Bevorzugt ist vorgese-01526 hen, daß eine derartige Beschichtung bei einer anfangs 01527 noch niedrigen Temperatur des Absorptionskörpers, bspw. 01528 Glaskörpers, einen Transmissionskoeffizienten aufweist, 01529 der einen möglichst ungehinderten Eintritt der Mikrowel-01530 01531 lenstrahlung in den Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, ermöglicht und der mit zunehmender Temperatur des 01532 Absorptionskörpers, bspw. Glaskörpers, den Eintritt von 01533 weiterer Mikrowellenstrahlung erschwert. Die Wirkungs-01534

45

PCT/EP99/01809

01535 weise von derartigen Materialschichten beruht auf einer 01536 temperaturabhängigen Strukturwandlung, beispielsweise 01537 von amorph (mikrowellendurchlässig) zu kristallin (mikrowellenreflektierend). Eine Beschichtung mit einem 01538 temperaturabhängigen Transmissionskoeffizienten für 01539 Mikrowellenstrahlung ermöglicht die Ausbildung eines 01540 01541 selbstregelnden Systems, dessen Aufheizung bei Erreichen von Sollparametern, insbesondere bei Erreichen 01542 01543 einer gewünschten Aufheiztemperatur, selbständig beendet wird. Da eine Wärmeübertragung von dem Absorptions-01544 01545 körper, bspw. Glaskörper, auf das mikrowellenpassive 01546 Wärmespeichermaterial nur in Richtung eines Temperatur-01547 gefälles möglich ist, wird auch das Wärmespeichermateri-01548 al nur maximal bis auf diejenige Temperatur erwärmt, bei der die temperaturabhängige Beschichtung ein Ein-01549 01550 dringen von weiterer Mikrowellenstrahlung in den Absorp-01551 tionskörper, bspw. Glaskörper, verhindert. Daraus ergibt sich vorteilhaft, daß auch bei einer unbeabsich-01552 tigt hohen Wahl der Strahlungsintensität und/oder -dau-01553 er keine unzulässige Überhitzung der Wärmespeichervor-01554 richtung und des darin enthaltenen mikrowellenpassiven 01555 01556 Wärmespeichermaterials möglich ist. Auch das Aufbringen von hygroskopischem Material auf die Absorptionskörper-01557 01558 bzw. Glasoberflächen kann dazu dienen, ein harmonisches 01559 Aufheizen/Abkühlen der Wärmespeicherelemente zu gewähr-01560 leisten. Eine einfache, somit preiswerte und zugleich 01561 wirkungsvolle Wärmespeichervorrichtung wird beispielsweise in der Weise erreicht, daß der plattenartige 01562 01563 Glaskörper als ebene Glasscheibe ausgebildet ist, deren 01564 Länge in zumindest einer in der Plattenebene liegenden 01565 Erstreckungsrichtung zumindest der halben Wellenlänge der zur Energiezufuhr gewählten Mikrowellenstrahlung 01566 01567 entspricht, daß dieser Glaskörper in den Garraum eines 01568 Mikrowellenherdes eingegeben wird und daß das mikrowel-01569 lenpassive Wärmespeichermaterial auf dem Glaskörper

46

PCT/EP99/01809

01570 verteilt angeordnet wird. Alternativ besteht auch die 01571 Möglichkeit anstelle einer einzigen Glasplatte eine 01572 Mehrzahl von benachbarten Glasplatten vorzusehen. 01573 01574 In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung kann der Absorptionskörper als Folie, Folienpackung oder Folien-01575 01576 bündel, bspw. aus Kunststoff, ausgebildet sein. Die 01577 Kunststoffe lassen sich dabei auch als Umhüllung zur 01578 Aufheizung von Warmhalteelementen bzw. von Wärmespei-01579 chermaterial in Mikrowellengeräten einsetzen. In diesem 01580 Fall kann es von Bedeutung oder sogar notwendig sein, 01581 daß bei einer Wärmespeichervorrichtung zusätzlich die 01582 räumliche Verteilung der Mikrowellenstrahlungsintensi-01583 tät durch eine Homogenisierungsmaske vergleichmäßigt 01584 wird, wobei die Homogenisierungsmaske eines oder mehrere der Merkmale der oben beschriebenen Homogenisier-01585 ungsmaske aufweisen kann. Beispielsweise kann es sich 01586 dabei um eine die Mikrowellen reflektierende Folie 01587 01588 handeln, welche zur Vergleichmäßigung der Strahlungsin-01589 tensität vorzugsweise im Bereich höherer Strahlungsintensität angeordnet werden kann. 01590 01591 Ergänzend oder alternativ besteht auch die Möglichkeit, 01592 daß die Temperaturverteilung innerhalb des Wärmespei-01593 chermaterials und/oder zwischen Wärmespeichermaterial 01594 und Absorptionskörper, bspw. Glaskörper, durch zumin-01595 01596 dest ein Wärmeleitblech aus einem qut wärmeleitenden Material im Übergangsbereich verschiedener Temperaturen 01597 01598 vergleichmäßigt wird. Hinsichtlich einer konkret mögli-01599 chen Ausgestaltung wird auf die diesbezügliche Beschrei-01600 bung im Zusammenhang mit der ein hygroskopisches Materi-01601 al enthaltenden Wärmespeichervorrichtung verwiesen. Ergänzend wird angemerkt, daß bei der Wärmespeichervor-01602 01603 richtung mit hygroskopischem Material und bei derjeni-01604 gen mit einem plattenartigen Absorptionskörper, bspw.

47

01605	Glaskörper, auch ein oder mehrere Wärmeleitbleche vorge-
01606	sehen sein können, deren Oberflächen auftreffende Mikro-
01607	wellenstrahlung reflektieren und/oder beugen und/oder
01608	brechen. Entsprechende Wärmeleitbleche können daher zur
01609	Vergleichmäßigung der Temperaturverteilung sowohl auf
01610	dem Weg einer Vergleichmäßigung der Mikrowellenstrah-
01611	lungsintensität als auch durch eine Vergleichmäßigung
01612	der bereits gespeicherten Wärmeenergie vorgesehen sein.
01613	
01614	Darüber hinaus wird festgestellt, daß der zuvorbeschrie-
01615	bene Absorptionskörper nicht nur in eine Wärmespeicher-
01616	vorrichtung mit einem festen oder flüssigen Wärmespei-
01617	chermaterial, das von sich aus durch Mikrowellenstrah-
01618	lung nicht aufheizbar ist oder schlechter aufheizbar
01619	ist als Wasser, vorgesehen bzw. verwendet werden kann,
01620	sondern daß darüber hinaus ganz allgemein auch eine
01621	Anordnung bzw. Verwendung in Mikrowellenfeldern möglich
01622	ist und dort zu den erläuterten vorteilhaften Wirkungen
01623	führt.
01624	
01625	Nachstehend sind der erfindungsgemäße Latentwärme-
01626	speicherkörper und erfindungsgemäße Wärmespeichervor-
01627	richtungen anhand der beigefügten Zeichnungen beispiel-
01628	haft erläutert. Hierbei zeigt:
01629	
01630	Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Latentwärmespeicher-
01631	körper mit einer geschlossenen Umhüllung in
01632	einer perspektivischen Ansicht mit Teilauf-
01633	bruch,
01634	
01635	
01636	
01637	einer perspektivischen Ansicht mit Teilauf-
01638	bruch,
01639	

01640	Fig. 3a	das Innere des Latentwärmespeicherkörpers in
01641		einem regenerierten Zustand als Ausschnittsver-
01642		größerung zu den Fig. 1 und 2,
01643		
01644	Fig. 3b	
01645		kurzzeitiger Erwärmung durch Mikrowellen als
01646		Ausschnittsvergrößerung zu den Fig. 1 und 2,
01647		n the letter made
01648	Fig. 3c	
01649		längerer Erwärmung durch Mikrowellen als Aus-
01650		schnittsvergrößerung zu den Fig. 1 und 2,
01651		and the second second
01652	Fig. 4	ein zweites Ausführungsbeispiel eines Latent-
01653		wärmespeicherkörpers in einer Schnittansicht,
01654		and the same and t
01655	Fig. 5	ein drittes Ausführungsbeispiel eines Latent-
01656		wärmespeicherkörpers mit einer verschließbaren
01657		Öffnung in einer Schnittansicht,
01658		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
01659	Fig. 6	einen mit einem Wasserbehälter verbundenen,
01660		Kapillarräume aufweisenden Verteilkörper mit
01661		angelagertem hygroskopischen Material,
01662		and the second second
01663	Fig. 7	einen Latentwärmespeicherkörper mit darin
01664		eingebautem Verteilkörper nach Fig. 6 in einer
01665		Explosionsdarstellung,
01666		
01667	Fig. 8	
01668		tes hygroskopisches Material,
01669		
01670	Fig. 9	
01671		eingebautem Verteilkörper nach Fig. 8 in einer
01672		Explosionsdarstellung,
01673	;	

			an i labiara I at antigramagne i chera
01674	Fig.		einen mikrowelleninaktiven Latentwärmespeicher-
01675			körper mit einer mikrowellenaktiven Hülle in
01676			einer Schnittansicht,
01677			and the same temperature and the same and th
01678	Fig.		einen mikrowelleninaktiven Latentwärmespeicher-
01679			körper mit einem mikrowellenaktiven Kern,
01680			hard orgto Augführ
01681	Fig.	12	eine Schnittansicht durch eine erste Ausfüh-
01682			rungsform einer Wärmespeichervorrichtung mit
01683			darin enthaltenem hygroskopischem Material und
01684			zwei Wärmespeicherelementen,
01685			nugfüh-
01686	Fig.	13	eine Schnittansicht durch eine zweite Ausfüh-
01687			rungsform einer Wärmespeichervorrichtung mit
01688			hygroskopischem Material und zwei in Wärmespei-
01689			cherelementen mit durch sie hindurchgehenden
01690			Hohlräumen,
01691			likka Angfüh
01692	Fig.	14	eine Schnittansicht durch eine dritte Ausfüh-
			rungsform einer Wärmespeichervorrichtung mit
01693			
01693 01694			hygroskopischem Material und einem Wärmespei-
01694			hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement,
01694 01695	Fig.	15	hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeicher-
01694 01695 01696	Fig.	15	hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeicher- vorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzli-
01694 01695 01696 01697	Fig.	15	hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeicher-
01694 01695 01696 01697 01698	Fig.		hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeicher- vorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzli- chen äußeren Umhüllung,
01694 01695 01696 01697 01698 01699			hygroskopischem Material und einem Wärmespeicherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behäl-
01694 01695 01696 01697 01698 01699			hygroskopischem Material und einem Wärmespei- cherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeicher- vorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzli- chen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behäl- ter ausgebildeten Wärmespeichervorrichtung mit
01694 01695 01696 01697 01698 01699 01700			hygroskopischem Material und einem Wärmespeicherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behäl-
01694 01695 01696 01697 01698 01699 01700 01701	Fig	. 16	hygroskopischem Material und einem Wärmespeicherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behälter ausgebildeten Wärmespeichervorrichtung mit einem plattenartigen Glaskörper,
01694 01695 01696 01697 01698 01699 01700 01701 01702	Fig	. 16	hygroskopischem Material und einem Wärmespeichercherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behälter ausgebildeten Wärmespeichervorrichtung mit einem plattenartigen Glaskörper, einen Teilschnitt durch den Behälterboden
01694 01695 01696 01697 01698 01700 01701 01702 01703 01704	Fig Fig	. 16	hygroskopischem Material und einem Wärmespeicherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behälter ausgebildeten Wärmespeichervorrichtung mit einem plattenartigen Glaskörper, einen Teilschnitt durch den Behälterboden entlang der Schnittlinie XVI-XVI in Fig. 16
01694 01695 01696 01697 01698 01699 01700 01701 01702 01703 01704 01705	Fig Fig	. 16	hygroskopischem Material und einem Wärmespeichercherelement, eine Schnittansicht durch eine Wärmespeichervorrichtung nach Fig. 14 mit einer zusätzlichen äußeren Umhüllung, eine perspektivische Ansicht einer als Behälter ausgebildeten Wärmespeichervorrichtung mit einem plattenartigen Glaskörper, einen Teilschnitt durch den Behälterboden

50

01709	Fig. 16b ein Teilschnitt durch den Behälterboden ent-
01710	lang der Schnittlinie XVI-XVI in Fig. 16 gemäß
01711	einer zweiten Ausführungsform.
01712	
01713	Fig. 17 eine perspektivische Ansicht einer Wärmespei-
01714	chervorrichtung mit Homogenisierungsmaske im
01715	Garraum eines Mikrowellenherdes,
01716	
01717	Fig. 18 eine perspektivische Ansicht einer Wärmespei-
01718	chervorrichtung mit einem Absorptionskörper
01719	und mit einer zweiten Ausführungsform einer
01720	Homogenisierungsmaske im Garraum eines Mikro-
01721	wellenherdes.
01722	
01723	Figur 1 beschreibt einen erfindungsgemäßen Latent-
01724	wärmespeicherkörper 1, der als ein Wärmekissen ausgebil-
01725	det ist. Er weist eine dampfdiffusionsundurchlässige
01726	Umhüllung 2 auf, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
01727	aus einer Folie gebildet ist, die entlang einer Um-
01728	schlagkante 3 zu einer Doppellage gefaltet ist, deren
01729	Seitenkanten 4 durch Verschweißen dampfdiffusionsun-
01730	durchlässig verschlossen sind. Wie durch den Teilauf-
01731	bruch in der Umhüllung erkennbar ist, enthält der
01732	Latentwärmespeicherkörper 1 in seinem Inneren eine
01733	Anzahl von Trägermaterialeinzelkörpern 5 mit in kapilla-
01734	ren Aufnahmeräumen aufgenommenen Latentwärmespeichermat-
01735	erial 6 auf Paraffinbasis. Darüber hinaus ist auf den
01736	Oberflächen von Trägermaterialeinzelkörpern ein kornar-
01737	tiges hygroskopisches Material 7 gleichmäßig verteilt
01738	angeordnet, in dessen Innerem als mikrowellenaktives
017 39	Material Wasser 8 gespeichert ist. Zu einer detaillier-
01740	teren Darstellung sowie zu einer Funktionsbeschreibung
01741	wird an dieser Stelle auf die Figuren 3a, 3b, 3c und
01742	die zugehörige Beschreibung verwiesen.
01743	

51

Figur 2 beschreibt einen Latentwärmespeicherkörper 1, 01744 der sich von dem in Figur 1 gezeigten durch eine dampf-01745 diffusionsdurchlässige Umhüllung 2' unterscheidet. Sie 01746 weist eine Mikroperforation mit dampfdiffusionsdurchläs-01747 sigen Öffnungen 9 auf, die über die gesamte Fläche 01748 verteilt sind. Idealerweise ist dabei eine Größe der 01749 Öffnungen 9 gewählt, bei der die Öffnungen nur Dampf 01750 hindurchlassen. Allerdings ist der Beutel auch dann 01751 voll einsatzfähig, wenn größere Öffnungen, z.B. im 01752 Bereich bis ca. 0,2 - 0,3 mm vorhanden sind. Bei dem in 01753 Figur 2 gezeigten "offenen System" ermöglichen die 01754 Öffnungen 9 beim Erwärmen einen Dampfaustritt in die 01755 Umgebung und beim Abkühlen eine bedarfsgerechte Regene-01756 ration des Latentwärmespeicherkörpers mit Feuchtigkeit 01757 aus der Umgebung. Gegenüber dem in Figur 1 dargestell-01758 ten "geschlossenen System" sind damit beim "offenen 01759 System" auch kleine Undichtigkeiten, wie diese beim 01760 Verschweißen auftreten können, vernachlässigbar. Daraus 01761 resultiert eine erhebliche Reduzierung der Ausschußquo-01762 te bei der Produktion, die außerdem eine Kostensenkung 01763 bei der Qualitätsprüfung bedeutet. Einem Verkleben von 01764 Diffusionsöffnungen durch eventuell überschüssiges 01765 Paraffin kann bspw. durch eine gezielte Abstimmung des 01766 Verhältnisses von Öffnungsdurchmesser zu Oberflächen-01767 spannung des Latentwärmespeichermaterials auf Paraffin-01768 basis wirksam begegnet werden, so daß immer genügend 01769 Diffusionsöffnungen freigehalten werden. Im gezeigten 01770 Beispiel handelt es sich bei der Umhüllung um eine 01771 Kunststoffolie, es können jedoch auch Folien aus ande-01772 ren zweckmäßigen Materialien verwendet werden. 01773 01774 Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Latentwärme-01775 speicherkörper kann in eine Mikrowelle eingegeben wer-01776 den, die darauf in Betrieb genommen wird. Leistungsstu-01777 fe und Einwirkungsdauer der Mikrowellen auf das Produkt 01778

52

PCT/EP99/01809

01779	sind abhängig von der Größe bzw. Dicke der gewünschten
01780	Temperatur und der beabsichtigten Aufheizzeit des Pro-
01781	duktes. Je nach Parameterwahl ist der Latentwärme-
01782	speicherkörper nach einigen Minuten soweit gleichmäßig
01783	erhitzt, daß das gesamte darin enthaltene Paraffin
01784	aufgeschmolzen ist.
01785	
01786	Figur 3a zeigt eine vergrößerte Ansicht auf einen Teil
01787	der im Latentwärmespeicherkörper nach den Figuren 1 und
01788	2 enthaltenen Trägermaterialeinzelkörper 5 mit darin in
01789	kapillaren Aufnahmeräumen gespeichertem Latentwärme-
01790	speichermaterial 6 auf Paraffinbasis, wobei die auf den
01791	Oberflächen der Trägermaterialeinzelkörper 5 gleichmä-
01792	ßig verteilten Körner aus hygroskopischen Material 7
01793	deutlich zu erkennen sind. In weiterer Einzelheit ist
01794	durch die angegebenen Punkte dargestellt, daß das mikro
01795	wellenaktive Wasser 8 in einem regenerierten Zustand
01796	des Latentwärmespeicherkörpers 1 innerhalb der Körner
01797	aus hygroskopischem Material 7 gespeichert ist.
01798	
01799	Von diesem Zustand ausgehend beschreibt Figur 3b, daß
01800	es bereits kurze Zeit nach Einschalten der Mikrowelle
01801	10 durch die in den Latentwärmespeicherkörper 1 eindrin
01802	gende Mikrowellenstrahlung 11 zu einer erwärmungsbeding
01803	ten Verdampfung und dadurch zum zunächst anteiligen
01804	Austritt des Wassers 8 aus dem hygroskopischen Material
01805	7 kommt. Der Dampfaustritt aus dem hygroskopischen
01806	Material ist dabei durch die gepunkteten Austrittslini-
01807	en symbolisch dargestellt. In Figur 3b ist gut zu erken
01808	nen, daß sich das erhitzte dampfförmige Wasser 8 in
01809	Hohlräumen 12 zwischen den Trägermaterialeinzelkörpern
01810	und dem hygroskopischen Material 7 verteilt. Es über-
01811	streicht dabei die Oberflächen der Trägermaterialeinzel
01812	körper 5 bzw. des Latentwärmespeichermaterials 6, das

01813

53

aufgrund der Mikrowellenpassivität eine geringe Temperatur aufweist. Aufgrund der in den Latentwärmespeicher-01814 körper 1 eindringenden Mikrowellenstrahlung 11 kommt es 01815 zu einer gleichmäßigen Wärmeübertragung von dem dampf-01816 förmigen Wasser 8 auf das in den Trägermaterialeinzel-01817 körpern 5 gespeicherte, zunächst noch kalte Wärmespei-01818 chermaterial auf Paraffinbasis. Es ist aus Fig.3b wei-01819 terhin ersichtlich, daß die Verdampfung und der Dampf-01820 austritt aus dem hygroskopischen Material 7 gegenüber 01821 dem in Figur 3a gezeigten regenerierten Zustand eine 01822 Verarmung an Wasser 8 im hygroskopischen Material 7 01823 bewirkt. Dies ist durch einen größeren Abstand der 01824 Punkte innerhalb des hygroskopischen Materials 7 ange-01825 deutet. Darüber hinaus bewirkt die Wärmeübertragung von 01826 dem erhitzten dampfförmigen Wasser 8 auf die vergleichs-01827 weisen kälteren Oberflächen der mit Latentwärmespeicher-01828 material 6 gefüllten Trägermaterialeinzelkörper 5 eine 01829 teilweise Kondensation des dampfförmigen Wassers 8, 01830 wodurch es auf den vorgenannten Oberflächen zur Entste-01831 hung von Wassertropfen 12 kommt und der Wärmeübergang 01832 noch weiter begünstigt wird. Aufgrund dieses hervorra-01833 genden Wärmeüberganges wird das in dem Latentwärmespei-01834 chermaterial 6 enthaltene Paraffin schnell und gleichmä-01835 ßig aufgeschmolzen und der Latentwärmespeicherkörper 01836 gleichmäßig erwärmt. 01837 01838 Wie in Fig. 3c dargestellt, wird das in feinster Form 01839 verteilte und als Tropfen 12 abgegrenzte Kondenswasser 01840 durch die Mikrowelleneinstrahlung erneut aufgewärmt, so 01841 daß es schließlich zu einer erneuten Verdampfung auch 01842 aus den Tropfen kommt, wobei mehrere Zyklen durchlaufen 01843 werden. Gleichzeitig wird das hygroskopische Material 7 01844 immer weiter aufgeheizt, ohne daß an ihm eine Dampfkon-01845 densation stattfindet. Dadurch kann der entstandene 01846 Wasserdampf seine volle Wirkung verbreiten, ohne daß er 01847

vorzeitig wieder in dem hygroskopischen Material 7 01848 01849 eingebunden wird. Wenn der Aufheizvorgang beendet ist und die Kondensation des Wasserdampfes voranschreitet, 01850 beginnt das hygroskopische Material 7 wieder damit, 01851 Wasser 8 einzubinden und für den nächsten Aufheizvor-01852 01853 gang bereitzuhalten. 01854 01855 Wird beispielsweise bei einer Fehlbedienung der Mikrowelle oder durch Unachtsamkeit zu viel Wasserdampf 01856 01857 gebildet, erhitzt sich der bereits gebildete Wasserdampf immer mehr und tritt bei dem in Figur 2 darge-01858 stellten Latentwärmespeicherkörper 1 durch die Öffnun-01859 gen 9 der Mikroperforierung aus der dampfdiffusions-01860 01861 durchlässigen Umhüllung 2' in die Umgebung aus. Das restliche Wasser 8 wird aufgrund der hohen Bindungskräf-01862 te immer langsamer ausgeheizt, so daß eine rasche bzw. 01863 01864 explosionsartige Dampfentwicklung (z.B. aufgrund von Siedeverzug) ausgeschlossen ist. Das als Dampf durch 01865 die Perforation in die Umgebung ausgetretene Wasser 8 01866 wird durch das hygroskopische Material 7 aufgrund von 01867 Diffusionsvorgängen aus der Luftfeuchte durch die Perfo-01868 ration hindurch in umgekehrter Richtung wieder ausgegli-01869 01870 chen. Dieser Regenerationsprozeß läuft immer wieder reproduzierbar und ungehindert ab. 01871 01872 Wenn im Extremfall die Mikrowelle überhaupt nicht mehr 01873 abschaltet, wird das im hygroskopischem Material 7 ge-01874 speicherte Wasser 8 langsam vollständig ausgeheizt. 01875 Sobald sich auch der Wasserdampf durch die Öffnungen in 01876 die Umgebung verflüchtigt hat (bei Temperaturen von 01877 01878 mehr als 100°C), ist keine Mikrowellenaktivierung ab diesem Zeitpunkt mehr möglich, und eine weitere Aufhei-01879 01880 zung findet nicht mehr statt. Soweit noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden ist, ist eine Brandgefahr durch 01881 unzulässige Überhitzung zusätzlich aufgrund der vorhan-01882

PCT/EP99/01809

55

denen Wasserdampfatmosphäre und restlichem Kristallwas-01883 sers praktisch ausgeschlossen, da die Temperaturen auf 01884 höchstens 200°C (Kristallwasserausheiztemperatur von 01885 Kupfersulfat) ansteigen können und andererseits das 01886 gegenwärtige Wasser (auch in Dampfform) als "Entzün-01887 dungsenergie-Schlucker" dient. Bei einer nachfolgenden 01888 Abkühlung belädt sich das hygroskopischen Material 7 01889 wieder mit Wasser 8 aus der Luftfeuchte, und nach eini-01890 ger Zeit (in Abhängigkeit von der Luftfeuchte und der 01891 Temperatur) ist das bei der Erhitzung entstandene Kon-01892 zentrationsdefizit an Wasser 8 wieder ausgeglichen, der 01893 Latentwärmespeicherkörper hat sich selbständig wieder 01894 01895 regeneriert. 01896 01897 Das in den Figuren 3a, 3b und 3c beschriebene Prinzip läßt sich beispielsweise auch auf Platten, Pasten, 01898 Formteile und Formgebungen jeglicher Art ausdehnen. So 01899 lassen sich z.B. auch Warmhalteelemente, beispielsweise 01900 im Lebensmittelbereich, herstellen, die nicht erst lang-01901 wierig in Elektro- oder Dampföfen aufgeheizt werden 01902 müssen, sondern in einem Mikrowellengerät sehr schnell 01903 für Ihren Einsatz vorbereitet werden können. Hieraus 01904 ergibt sich ein geringerer Energieraufwand und weiter-01905 hin niedrigere erforderliche Vorhaltekapazitäten. 01906 01907 Figur 4 zeigt eine Schnittansicht eines erfindungsgemä-01908 ßen Latentwärmespeicherkörpers 13, der einen Trägerma-01909 terialkörper 14 mit darin in kapillaren Aufnahmeräumen 01910 aufgenommenem Latentwärmespeichermaterial 6 auf Paraf-01911 finbasis enthält. Im konkret gezeigten Beispiel handelt 01912 es sich bei dem Trägermaterialkörper 14 um eine Faser-01913 platte aus PAP-Material, wobei im Hinblick auf weitere 01914 geeignete Trägermaterialien auch auf den Inhalt der 01915 PCT/EP98/01956 verwiesen wird. Die Oberfläche des Trä-01916 germaterialkörpers 14 wird von einer Folie 15 bedeckt, 01917

PCT/EP99/01809

56

01918 die hygroskopisches Material 7 enthält. Die Folie 15 01919 kann dabei beispielsweise selbst aus einem hygroskopischen Material 7 ausgebildet sein, sie kann jedoch 01920 alternativ oder in Kombination auch mit einem hygrosko-01921 pischen Material 7 besetzt bzw. beschichtet sein. Die 01922 01923 Folie 15 kann, wie dies im Querschnitt gezeichnet ist, 01924 auf der gesamten Oberfläche des getränkten Trägerma-01925 terialkörpers 14 vorgesehen sein, sie kann jedoch alter-01926 nativ auch nur in bestimmten Flächenbereichen angeordnet sein und/oder dampfdiffusionsdurchlässige Öffnungen 01927 aufweisen. Der dargestellte Latentwärmespeicherkörper 1 01928 weist weiterhin eine im konkreten Beispiel dampfdiffusi-01929 onsundurchlässige Umhüllung 2 auf, welche unter Ausbil-01930 dung eines gasgefüllten Zwischenraumes mittels zeichne-01931 risch nicht wiedergegebener Abstandselemente von dem 01932 Trägermaterialkörper mit der Folie 15 beabstandet ange-01933 ordnet ist. In dem in Figur 4 beschriebenen Zustand des 01934 Latentwärmespeicherkörpers 13 liegt das darin enthalte-01935 01936 ne mikrowellenaktive Wasser 8 nach einer vorangehenden Mikrowellenerwärmung teilweise noch als in der Folie 15 01937 gespeichertes flüssiges Wasser 8', teilweise als in dem 01938 gasgefüllten Zwischenraum 16 gespeichertes dampfförmi-01939 ges Wasser 8'' und teilweise als aus der Dampfphase an 01940 der dampfdiffusionsundurchlässigen Umhüllung 2 aus-01941 kondensiertes flüssiges Wasser 8''' vor. Die Wirkungs-01942 weise des dargestellten "geschlossenen Systems" beruht 01943 auf einer durch Mikrowellenenergie hervorgerufenen 01944 Verdampfung des mikrowellenaktiven Wassers 8, 8', 8'', 01945 8''' und einer anschließenden Übertragung der Wärme von 01946 01947 dem Dampf auf das mikrowellenpassive und daher zunächst 01948 kältere Latentwärmespeichermaterial 6. Der energierei-01949 che Dampf kann dazu eine Aufheizung der Folie 15 bewir-01950 ken, die ihrerseits die Wärme an das im Trägermaterial-01951 körper 14 gespeicherte Latentwärmespeichermaterial 6 01952 weitergibt. Alternativ oder ergänzend kann der energie-

reiche Dampf durch dampfdiffusionsdurchlässige Öffnun-01953 gen in der Folie 15 bzw. über nicht von der Folie 15 01954 01955 bedeckte Oberflächenbereiche des Trägermaterialkörper in direkten Kontakt mit dem Latentwärmespeichermaterial 01956 6 treten, wodurch eine besonders rasche Wärmeübertra-01957 qunq ermöglicht wird. Darüber hinaus besteht die Mög-01958 lichkeit, daß das Latentwärmespeichermaterial 6 bei-01959 spielsweise durch Additive eine modifizierte Kristall-01960 struktur auch mit Hohlstrukturen, wie beispielsweise 01961 Hohlkegeln, aufweist, die Strömungswege mit zusätzli-01962 cher Wärmeaustauschfläche für den Dampf bereitstellen, 01963 so daß die Wärmeübertragung zusätzlich beschleunigt 01964 wird. Ein Vorteil des dargestellten, "geschlossenen 01965 Systems" besteht darin, daß es sich auch nach einem 01966 Einsatz in einer extrem trockenen äußeren Umgebung 01967 schnell wieder regeneriert bzw. praktisch jederzeit 01968 einsetzbar ist, da das im System vorhandene Wasser 8, 01969 01970 8', 8'', 8''' dazu nicht vollständig in dem hygroskopischen Material 7 gespeichert vorliegen muß. Weiterhin 01971 benötigt ein "geschlossenes System" nur sehr geringe 01972 Mengen von mikrowellenaktivem Wasser, bei zahlreichen 01973 Anwendungen - wie beispielsweise Wärmekissen - reichen 01974 bereits wenige Wassertropfen für eine schnelle und 01975 gleichmäßige Erwärmung durch die Dampf-/Kondensationsvor-01976 gänge aus, wobei sehr schnell Gleichgewichtszustände 01977 erreicht werden. Die sehr geringen Mengen schließen 01978 außerdem unzulässige Ausdehnungen und damit Zerstörun-01979 gen des mikrowellenaktiven und -inaktiven Materials 01980 aus. Alternativ zu der in Figur 4 angedeuteten Folie 01981 15 eignen sich als Trägermaterialen für das hygroskopi-01982 sche Material 7 auch Gewebe, Gewirke, Flechtwerke, 01983 Fasern und Papiere aus mikrowellenaktiven, vorzugsweise 01984 gut Feuchtigkeit leitenden und ggf. kapillaren Materia-01985 lien (bspw. Löschpapier). Bei dem in Figur 4 als 01986 Schicht dargestellten hygroskopischen Material 7 kann 01987

01988 es sich beispielsweise um eine Schicht aus hygroskopischem Pulver oder Granulat bzw. feinen Körnern handeln. 01989 01990 In Figur 5 ist ein Latentwärmespeicherkörper 17 ge-01991 01992 zeigt, der sich von dem in Figur 4 gezeigten Latentwärmespeicherkörper 13 durch eine verschließbare Öff-01993 01994 nung 18 unterscheidet. Letztere ist als eine im konkre-01995 ten Ausführungsbeispiel aus Folienmaterial ausgebildete Lasche 19 ausgeführt, die um eine Biegekante 20 der 01996 01997 dampfdiffusionsundurchlässigen Umhüllung 2 verschwenkt 01998 werden kann. In dem mit durchgezogenen Linien gekennzeichneten, geschlossenen Zustand der Öffnung 18 über-01999 greift im dargestellten Beispiel ein abgewinkelter 02000 02001 Laschenabschnitt 21 die Außenseite der Umhüllung 2 an der an die Öffnung 18 angrenzenden Oberseite des Latent-02002 wärmespeicherkörpers 17. Es ist dabei durch einen hoch-02003 belastbaren Flächenverschluß, bspw. durch eine Klettver-02004 02005 bindung, eine den im Betrieb zulässigen Dampfdrücken 02006 standhaltende Verbindung zwischen dem Laschenende und 02007 der äußeren Umhüllung 2 geschaffen. Durch die in den 02008 Laschenabschnitt 21 integrierte Dichtung 23 wird im 02009 Zusammenwirken mit der oberseitigen Außenfläche der Umhüllung 2 eine zugleich dampfdiffusionsundurchlässige 02010 02011 Verbindung erreicht. 02012 02013 Der in Figur 5 dargestellte Latentwärmespeicherkörper 17 kann bei geschlossener Öffnung 18 wie der in Figur 4 02014 02015 gezeigte Latentwärmespeicherkörper 13 als "geschlossenes System" verwendet werden. In diesem Fall besteht 02016 02017 jedoch zusätzlich die Möglichkeit, durch eine planmäßige Ausgestaltung des Flächenverschlusses 22, insbesonde-02018 02019 re durch die Wahl eines geeigneten Verschlußprinzips 02020 und/oder dafür geeigneter Flächenabmessungen, eine 02021 zusätzliche Sicherungseinrichtung gegen unerwünscht 02022 hohe Dampfdrücke im Inneren des Latentwärmespeicher-

59

körpers 17 bereitzustellen. Sofern eine entsprechende 02023 Begrenzung der Verschlußkraft vorgesehen ist, wird der 02024 Flächenverschluß 22 bei Überschreiten eines kritischen 02025 Dampfdruckes selbsttätig gelöst, so daß der Dampf in 02026 02027 die Umgebung entweicht und eine Zerstörung des Latentwärmespeicherkörpers verhindert wird. Auch ohne daß es 02028 02029 zu einer selbsttätigen Öffnung der Öffnung 18 kommt, kann diese nach dem Gebrauch des Latentwärmespeicher-02030 02031 körpers manuell geöffnet werden, um eine Veränderung, insbesondere eine Vergrößerung der darin enthaltenen 02032 02033 Menge an mikrowellenaktiver Feuchtigkeit zu bewirken. Es besteht dazu bspw. auch die Möglichkeit, daß der 02034 Latentwärmespeicherkörper 17 bei geöffneter Öffnung 18 02035 gemeinsam mit einer bspw. in einer Schale aufgenommenen 02036 Menge an Wasser 8 in eine Mikrowelle eingegeben wird 02037 und diese in Betrieb genommen wird. Das aus der Schale 02038 verdampfende Wasser 8 verteilt sich zunächst in der 02039 Umgebung des Latentwärmespeicherkörpers 17 und gelangt 02040 durch dessen Öffnung 18 in den gasgefüllten Zwischen-02041 02042 raum 16, aus dem es von dem hygroskopischen Material 7 02043 in einer gewünschten Menge aufgenommen wird. Alternativ 02044 besteht auch die Möglichkeit, den Latentwärmespeicherkörper 17 bei durchgehend geöffneter Öffnung 18 als 02045 02046 "offenes System" zu verwenden. 02047 In Figur 6 ist eine Anordnung aus einem Verteilkörper 02048 24 und einem daran mittels eine Leitung 25 angeschlosse-02049 nen Behälter 26, der Wasser 8 enthält, dargestellt. Die 02050 Leitung 25 kann mittels einer Armatur 27 für einen 02051 Wasserdurchfluß gesperrt oder freigegeben werden. Wie 02052 weiter dargestellt ist, sind auf dem Verteilkörper 24 02053 02054 verteilt Körner aus hygroskopischem Material 7 angeordnet. Der Verteilkörper 24 weist darüber hinaus Kapillar-02055 02056 räume auf, die darin Wege zu dem hygroskopischen Material 7 öffnen bzw. bilden. Bevorzugt ist vorgesehen, daß 02057

die Kapillarräume in der Weise ausgebildet sind, daß 02058 02059 sie nur für das mikrowellenaktive Wasser 8, nicht dagegen für das hochviskosere Latentwärmespeichermaterial 6 02060 kapillarwirksam sind. Der Verteilkörper 24 kann bevor-02061 zugt als "Kapillarmetz" ausgestaltet sein, bei welchem 02062 die Kapillarräume netzartig miteinander verbunden sind. 02063 Bei geöffneter Armatur 27 verteilt sich das Wasser 8 02064 zunächst ausgehend von der Einmündung der Leitung 25 in 02065 dem Verteilkörper 24 durch die Kapillarwirkung etwa 02066 sternförmig, wie dies durch die Pfeile dargestellt ist. 02067 Der Zufluß von Wasser 8 kommt erst dann zum erliegen, 02068 wenn kein Konzentrationsgefälle im Verteilkörper mehr 02069 vorhanden ist. Darüber hinaus nimmt auch das auf dem 02070 Verteilkörper 24 angeordnete hygroskopische Material 7 02071 solange Wasser aus den Kapillarräumen des Verteilkör-02072 pers 24 auf, bis dessen Sättigungszustand erreicht 02073 worden ist. 02074 02075 Figur 7 beschreibt einen Latentwärmespeicherkörper 28 02076 mit darin eingebauter Anordnung gemäß Figur 6. In dem 02077 konkreten Beispiel befindet sich der Verteilkörper 24 02078 zwischen zwei parallel zueinander beabstandeten platten-02079 förmigen Trägermaterialeinzelkörpern 29 mit darin in 02080 kapillarartigen Aufnahmeräumen enthaltenem Latent-02081 wärmespeichermaterial 6 auf Paraffinbasis. Der Latent-02082 wärmespeicherkörper 28 ist weiterhin von einer dampfdif-02083 fusionsdurchlässigen Umhüllung 2' umgeben, durch die 02084 die Leitung 25 aus dem Behälter 26 in das Innere des 02085 Latentwärmespeicherkörpers hineintritt. Im Betrieb 02086 dieses Latentwärmespeicherkörpers wird das in dem Ver-02087 teilkörper und in dem hygroskopischen Material 7 gespei-02088 02089 cherte Wasser 8 zumindest teilweise verdampft und strömt dabei bei gleichzeitiger Wärmeabgabe an das 02090 Latentwärmespeichermaterial 6 auch an den dem Verteil-02091 körper 24 zugewandten Oberflächen der Platten 29 ent-02092

lang. Sofern zusätzlich Hohlräume im Latentwärmespei-02093 chermaterial 6 vorgesehen sind, werden auch diese durch-02094 strömt und die Wärmeübertragung beschleunigt. Der über-02095 schüssige Dampf tritt durch die zeichnerisch nicht 02096 dargestellten Öffnungen 9 der dampfdiffusionsdurchlässi-02097 gen Umhüllung 2' in die Umgebung hinaus, so daß der 02098 Latentwärmespeicherkörper 28 unter schneller und gleich-02099 mäßiger Erwärmung allmählich an Wasser 8 verarmt. Wäh-02100 rend des anschließenden Abkühlvorganges wird das noch 02101 im Latentwärmespeicherkörper vorhandene dampfförmige 02102 Wasser 8 bevorzugt von dem hygroskopischen Material 7 02103 aufgenommen. Der gegenüber dem Ausgangszustand eingetre-02104 tene Wasserverlust kann durch ein Öffnen der Armatur 27 02105 vollständig oder auch teilweise ausgeglichen werden. 02106 Gegenüber der dargestellten Ausführungsform besteht 02107 auch die Möglichkeit, daß der Verteilkörper 24 selbst 02108 hygroskopische Eigenschaften aufweist, so daß auf die 02109 Anordnung von gesondertem hygroskopischem Material 7 02110 auf dem Verteilkörper 24 verzichtet werden kann. 02111 02112 Auch die in Figur 8 gezeigte Anordnung unterscheidet 02113 sich von der in Figur 6 gezeigten, indem darin auf die 02114 Anordnung von hygroskopischem Material 7 auf dem Ver-02115 teilkörper verzichtet wird. Dies kann auch dann sinn-02116 voll sein, wenn der Verteilkörper nicht selbst aus 02117 einem hygroskopischen Material 7 ausgebildet ist, dafür 02118 aber - wie in Figur 9 gezeigt - zwischen den angrenzen-02119 den Trägermaterialeinzelkörpern 5 mit darin aufgenomme-02120 nem Latentwärmespeichermaterial 6 hygroskopisches Mate-02121 rial 7 verteilt angeordnet ist. In dem in Figur 9 ge-02122 zeigten Latentwärmespeicherkörper 30 sind die mit 02123 Latentwärmespeichermaterial 6 vollgesaugten Trägermate-02124 rialeinzelkörper 5 mit dem dazwischen verteilten hygro-02125 skopischen Material zu Platten 29 geformt, zwischen 02126 denen der Verteilkörper 24 angeordnet ist. Die aus 02127

02128 hygroskopischem Material 7 gebildeten Körper sind dabei 02129 von einer zeichnerisch nicht dargestellten, für Latent-02130 wärmespeichermaterial 6 undurchlässigen Folie umschlos-02131 sen, wobei die Folie eine Anzahl winzig kleiner Löcher, 02132 die makroskopisch gerade noch sichtbar sind, enthält. 02133 Auf diese Weise ergibt sich einerseits eine Abschottung 02134 des hygroskopischen Materials 7 von dem Latentwärmespei-02135 chermaterial 6, so daß dieses nicht in die Poren des 02136 hygroskopischen Materials 7 eindringen kann. Anderer-02137 seits besteht aber die Möglichkeit, daß von dem hygroskopischen Material 7 speicherbare Feuchtigkeit, insbe-02138 02139 sondere Wasser, die Folie durch die winzigen Löcher 02140 durchtritt, so daß das hygroskopische Material 7 Feuch-02141 tigkeit an die Umgebung abgeben kann bzw. aus der Umge-02142 bung aufnehmen kann. Aufgrund der dargestellten dreidi-02143 mensionalen Verteilung des hygroskopischen Materials 7 02144 wird nach der Erwärmung eine selbständige Regeneration 02145 durch Feuchtigkeitsaufnahme durch die dampfdiffusions-02146 durchlässige Umhüllung 2' aus der Umgebung unterstützt. 02147 02148 In Figur 10 ist ein Latentwärmespeicherkörper 31 darge-02149 stellt, bei dem um einen Kernbereich aus mikrowellenpas-02150 sivem bzw. mikrowellenaktivem Latentwärmespeichermat-02151 erial 6 auf Paraffinbasis eine durchgängige Schicht aus 02152 hygroskopischem Material 7 angeordnet ist. Durch die in 02153 dem hygroskopischen Material 7 gespeicherte, zeichne-02154 risch nicht dargestellte mikrowellenaktive Feuchtigkeit 02155 ist eine Mikrowellenaktivierung des Latentwärmespeicher-02156 körpers 31 erreicht. In Umkehrung dieses Prinzips zeigt 02157 Figur 11 einen Latentwärmespeicherkörper 32, der im 02158 Inneren des Latentwärmespeichermaterials 6 einen Kernbereich aus einem hygroskopischen Material 7 besitzt. In 02159 02160 den Ausführungsbeispielen der Figuren 10 und 11 besteht auch die Möglichkeit, daß das Latentwärmespeichermateri-02161 02162 al in kapillaren Aufnahmeräumen eines Trägermaterialkör-

63

PCT/EP99/01809

02163 pers aufgenommen ist. Weiterhin ist daran gedacht, daß 02164 eine größere Zahl der in den Figuren 10 und 11 gezeig-02165 ten Latentwärmespeicherkörper als Latentwärmespeicher-02166 teilkörper verwendet werden, indem eine Mehrzahl von 02167 Ihnen gemeinsam in einem Latentwärmespeicherkörper mit größeren Abmessungen aufgenommen ist. 02168 02169 02170 Figur 12 zeigt in einer Schnittansicht eine Wärmespeichervorrichtung 33, die sandwichartig aus zwei sich 02171 02172 senkrecht zur Zeichenebene plattenartig erstreckenden 02173 Wärmespeicherelementen 34, 34' aus Wärmespeichermateri-02174 al und einem zwischen diesen Wärmespeicherelementen 34, 02175 34' in Form einer Zwischenschicht angeordneten hygroskopischen Material 7 ausgebildet ist. Im dargestellten 02176 02177 Ausführungsbeispiel beruht der Zusammenhalt des Schichtenverbunds auf einer, wie dargestellt, waagerechten 02178 Anordnung der Wärmespeichervorrichtung und der senk-02179 02180 recht dazu wirkenden Schwerkraft. Ein Zusammenhalt kann alternativ auch durch Befestigungsmittel unterstützt 02181 bzw. erreicht werden, deren Auswahl sich an den im 02182 02183 einzelnen verwendeten Materialien orientiert. Sofern es 02184 sich bei den Wärmespeicherelementen 34, 34' z.B. um Kunststoffplatten handelt und als hygroskopisches Mate-02185 02186 rial 7 ein Löschpapier oder ein hygroskopisches Vlies 02187 verwendet wird, kann ein Zusammenhalt durch eine ab-02188 schnittsweise oder vollflächige Verklebung zwischen den 02189 Schichten erreicht werden. In einer Variante kann vorge-02190 sehen sein, daß die Wärmespeicherelemente 34, 34' aus 02191 Holz, beispielsweise aus Pappelholz, bestehen und daß 02192 als hygroskopisches Material 7 ein pulver- oder granu-02193 latartiges Salz verwendet wird. In diesem Fall besteht 02194 die Möglichkeit, einen Zusammenhalt der Schichten mit 02195 sie durchsetzenden formschlüssigen Verbindungselemente, beispielsweise Nieten, zu gewährleisten. In dem in 02196 02197 Figur 12 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die

Wärmespeicherelemente 34, 34' aus einem wasserundurch-02198 lässigen und für Mikrowellenstrahlung durchlässigen 02199 Material ausgebildet. In einem durch Mikrowellenstrah-02200 02201 len 11 angedeuteten Mikrowellenfeld dringen die Mikro-02202 wellenstrahlen durch die Wärmespeicherelemente 34, 34' 02203 und in einem dem Flächenverhältnis entsprechenden geringeren Anteil auch über die Stirnflächen in das hygrosko-02204 pische Material 7 ein. Das im hygroskopischen Material 02205 02206 7 gespeicherte, zeichnerisch nicht dargestellte Wasser wird durch dielektrische Verluste erwärmt und gibt 02207 02208 diese Eigenwärme an das hygroskopische Material 7 sowie direkt und indirekt darüber an die angrenzenden Wärme-02209 speicherelemente 34, 34' weiter. Die in Fig. 12 gezeig-02210 te Wärmespeichervorrichtung weist dazu eine derartige 02211 02212 Anordnung von hygroskopischen Material zu Wärmespeicherelementen bzw. Wärmespeichermaterial auf, die speziell 02213 auf eine schnelle und ungehinderte Wärmeübertragung vom 02214 erhitzten Wasser bzw. erhitzten hygroskopischen Materi-02215 al 7 auf die noch kälteren Wärmespeicherelemente 34, 02216 02217 34' durch Wärmeleitung abgestimmt ist, indem eine große Berührfläche zwischen den einzelnen Schichten vorgese-02218 02219 hen ist. Die Wärmeleitung wird zu einem gewissen Grad unterstützt durch einen konvektiven Wärmeübergang zufol-02220 02221 ge einer Strömung des bei der Erhitzung entstandenen Wasserdampfes durch das hygroskopische Material zu den 02222 02223 Oberflächen der Wärmespeicherelemente 34, 34'. Zu einem 02224 bestimmten Anteil erfolgt auch eine Wärmeübertragung durch Wärmeabstrahlung an die kälteren Wärmespeicherele-02225 mente 34, 34'. Die mikrowellen- bzw. erwärmungsbedingte 02226 02227 Verdampfung des im hygroskopischen Material 7 gespei-02228 cherten Wassers ist mit einer Volumenvergrößerung des 02229 Wassers verbunden. Die Volumenvergrößerung führt zu 02230 einem Druckanstieg des Wasserdampfes in den Hohlräumen 02231 des hygroskopischen Materials 7, der einen wesentlichen 02232 Antrieb für einen zu den Seitenrändern 35, 35' der

Wärmespeichervorrichtung gerichteten Wasserdampfströ-02233 mung liefert. Durch das Druckgefälle kommt es an den 02234 Seitenrändern 35, 35' zu einem Wasserdampfaustritt, 02235 02236 aufgrund dessen das hygroskopische Material 7 vorüberge-02237 hend an Wasserdampf verarmt. Bei einer nachfolgenden Abkühlung der Wärmespeichervorrichtung 33 besitzt das 02238 hygroskopische Material 7 die Fähigkeit, der Umgebung 02239 über seine freien Oberflächen an den Seitenrändern 35, 02240 35' Luftfeuchtigkeit zu entziehen. Durch einen entspre-02241 chend einsetzenden Wasserdampfzustrom 37 wird der Was-02242 serverlust wieder ausgeglichen, wobei das zunächst an 02243 den Rändern aufgenommene Wasser durch Diffusion auch in 02244 02245 das Innere der aus hygroskopischem Material 7 gebildeten Schicht gelangt. Nach einer bestimmten Zeit stellt 02246 02247 sich im hygroskopischen Material 7 gegenüber der Umge-02248 bung wieder eine Gleichgewichtsbeladung mikrowellenaktiver mit Feuchtigkeit ein, und die Wärmespeichervorrich-02249 tung 33 hat sich vollständig regeneriert. Sie steht 02250 02251 dann für weitere Erwärmungen in einem Mikrowellenfeld 02252 zur Verfügung. 02253 Figur 13 beschreibt in einer Schnittansicht eine Wärme-02254 speichervorrichtung 38, die sich dadurch von der in 02255 Figur 12 gezeigten Wärmespeichervorrichtung 33 unter-02256 scheidet, daß in den plattenartigen Wärmespeicherelemen-02257 ten 34, 34' Hohlräume 39 ausgebildet sind, die sich 02258 jeweils durchgehend zwischen der dem hygroskopischen 02259 Material 7 zugewandten Innenfläche 40 und der in Feuch-02260 tigkeitsaustausch mit der Umgebung stehenden Außenflä-02261 che 41 des jeweils gleichen Wärmespeicherelemente er-02262 02263 strecken. Der Darstellung ist diesbezüglich symbolisch zu entnehmen, daß die Hohlräume 39 Strömungswege für 02264 Wasserdampf zwischen dem hygroskopischen Material und 02265 der Umgebung bilden. Der Wasserdampfaustritt 36 und 02266 Wasserdampfzustrom 37 werden dadurch verstärkt und 02267

66

verlaufen in einer gleichmäßigeren Verteilung entlang 02268 02269 der Oberfläche des hygroskopischen Materials 7. Dadurch 02270 ergeben sich kürzere Diffusionswege und Diffusionszei-02271 ten des Wassers bzw. der verwendeten Mikrowellenaktiven Feuchtigkeit im hygroskopischen Material 7, so daß auf 02272 02273 vorteilhafte Weise ein schnelleres Regenerieren der 02274 Wärmespeichervorrichtung nach einer Anwendung in einem 02275 Mikrowellenfeld möglich ist. Die Hohlräume 39 können 02276 innerhalb der sich senkrecht zur Zeichenebene erstrek-02277 kenden Ebene in regelmäßiger oder unregelmäßiger zweidimensionaler Verteilung vorgesehen sein. 02278 02279 02280 In Figur 14 ist in einer Schnittansicht eine dritte 02281 Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Wärmespeicher-02282 vorrichtung 42 dargestellt, die ebenfalls ein hygrosko-02283 pisches Material 7 in einer für eine Wärmeübertragung 02284 auf das Wärmespeichermaterial geeigneten Anordnung 02285 enthält. Im Gegensatz zu den Ausführungsbeispielen nach 02286 den Figuren 12 und 13 weist die Wärmespeichervorrich-02287 tung 42 nur ein einziges aus Wärmespeichermaterial gebildetes Wärmespeicherelement 34 auf. Dieses ist 02288 02289 großflächig mit einer aus hygroskopischem Material 7 gebildeten Schicht verbunden, um dadurch eine ungehin-02290 derte Wärmeübertragung von dem durch Mikrowellenstrah-02291 02292 lung 11 erwärmten, zeichnerisch nicht dargestellten 02293 Wasser bzw. Wasserdampf auf das Wärmespeicherelement 34 02294 und von dem Wasser bzw. Wasserdampf über das hygroskopische Material 7 auf das Wärmespeicherelement 34 zu 02295 02296 ermöglichen. Durch den Verzicht auf ein zweites Wärme-02297 speicherelement 34' ergibt sich eine große freiliegende 02298 Regenerationsfläche 43. Entsprechend ist gegenüber der 02299 Wärmespeichervorrichtung 38 eine nochmals schnellere 02300 Regeneration des hygroskopischen Materials ermöglicht, 02301 die außerdem durch eine gezielte Vergrößerung des Was-

67

02302 serdampfpartialdruckes in der Umgebung nochmals gestei-02303 gert werden kann. 02304 02305 In Figur 15 ist in einer Schnittansicht eine vierte 02306 Ausführungsform einer Wärmespeichervorrichtung 44 mit 02307 hygroskopischem Material 7 und einem Wärmespeicherele-02308 ment 34 dargestellt, die sich von der in Figur 14 ge-02309 zeigten Wärmespeichervorrichtung 42 durch eine zusätz-02310 lich vorgesehene elastische oder starre, druckfeste 02311 Hülle 45 unterscheidet. Im dargestellten Ausführungsbei-02312 spiel ist die Hülle 45 für Wasserdampf undurchlässig 02313 ausgebildet, so daß bei einer durch Mikrowellenstrahlung 11 bewirkten Erwärmung und Verdampfung des zeichne-02314 risch nicht dargestellten, im hygroskopischen Material 02315 7 gespeicherten Wassers kein Feuchtigkeitsverlust der 02316 02317 Wärmespeichervorrichtung 44 eintreten kann. Die bei einer Erwärmung aus dem hygroskopischen Material 7 02318 02319 austretende Feuchtigkeit wird von dem zwischen Wärmespeicherelement 34 und hygroskopischem Material 7 mit 02320 02321 der Hülle 45 eingeschlossenen Speicherraum 46 aufgenom-02322 men, so daß von dort aus eine schnelle Regeneration des 02323 hygroskopischen Materials 7 erfolgen kann. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Hülle 45 dampfdiffusi-02324 onsdurchlässig auszubilden, so daß ein Feuchteaustausch 02325 02326 mit der Umgebung ermöglicht ist. Hinsichtlich der Mate-02327 rialauswahl und weiterer Ausgestaltungsmöglichkeiten 02328 der Hülle 45 wird auf die weitere diesbezügliche Beschreibung in dieser Anmeldung verwiesen. 02329 02330 Figur 16 zeigt in einer perspektivischen Ansicht eine 02331 02332 als Behälter ausgebildete Wärmespeichervorrichtung mit 02333 einem Wärmespeichermaterial aus Pappelholz, das von 02334 sich aus durch Mikrowellenstrahlung nicht nennenswert 02335 aufheizbar ist. Die Wärmespeichervorrichtung 47 ist aus 02336 einem Bodenelement 48, vier Seitenelementen 49 und

68

PCT/EP99/01809

einem Deckelelement 50 ausgebildet. Das Deckelelement 02338 50 ist mit einem Drehscharnier 51 an einem der Seiten-02339 elemente 49 verschwenkbar angelenkt. Die Abmessungen 02340 der Wärmespeichervorrichtung 47 sind so gewählt, daß diese vorzugsweise als wärmespeichernder Aufnahmebehäl-02341 02342 ter für eine Pizza oder dergleichen verwendet werden 02343 kann. 02344 02345 Figur 16a verdeutlicht anhand eines Teilschnittes durch das Bodenelement 48 entlang Schnittlinie XVI-XVI in 02346 02347 Figur 16 dessen Aufbau im einzelnen. Demzufolge besteht das Bodenelement 48 weiterhin aus einem durchgehenden, 02348 plattenartigen Glaskörper 52, dessen Plattenebene senk-02349 02350 recht zur Zeichenebene verläuft und der im konkreten 02351 Beispiel als ebene Glasscheibe ausgebildet ist. An den zur Plattenebene parallelen Hauptoberflächen 52', 52'' 02352 des Glaskörpers 52 sind berührend angrenzend Wärmespei-02353 cherelemente 34, 34' aus Pappelholz vorgesehen. Der 02354 Zusammenhalt zwischen den Schichten ist durch eine 02355 zeichnerisch nicht dargestellte Klebeverbindung aus 02356 einem mikrowellenstrahlungsdurchlässigen Klebstoff 02357 02358 realisiert. In einem Mikrowellenfeld dringt die symbolisch und insbesondere hinsichtlich der Wellenform 02359 02360 nicht maßstäblich dargestellte Mikrowellenstrahlung 11 durch die Wärmespeicherelemente 34, 34' aus Pappelholz 02361 02362 hindurch in den Glaskörper 52 hinein. Die Mikrowellen-02363 strahlung 11 wird dabei abgelenkt und im Inneren des Glaskörpers 52 durch wiederholte Reflektionen an dem 02364 umlaufenden Rand 53 mehrfach hin und her geschickt. Im 02365 02366 gezeigten Beispiel soll die dargestellte Länge L der Glasplatte zumindest der halben Wellenlänge der verwen-02367 02368 deten Mikrowellenstrahlung 11 entsprechen. In Erstrekkungsrichtung der Länge L ist somit die Voraussetzung 02369 02370 zur Ausbildung einer stehenden Welle aus der eingekop-02371 pelten Mikrowellenstrahlung 11 erfüllt. Die stehende

02372

69

Welle führt zu einer beschleunigten Umwandlung von

PCT/EP99/01809

Wellenenergie in thermische Energie und dadurch zu 02373 einer Aufheizung des Glaskörpers 52. Durch die großen 02374 Berührflächen 52', 52'' ist der erwärmte Glaskörper 52 02375 den vergleichsweise kälteren mikrowellenpassiven Wärme-02376 speicherelementen 34, 34' aus Pappelholz in der Weise 02377 zugeordnet, daß ein nahezu ungehinderter Wärmezufluß in 02378 02379 die Wärmespeicherelemente ermöglicht wird. Dieser führt dann zu der gewünschten Aufwärmung der mikrowellenpassi-02380 02381 ven Wärmespeicherelemente im Mikrowellenfeld. Mit Bezug auf Figur 16 wird angemerkt, daß auch die Breite B des 02382 Bodenelements 48 bevorzugt zumindest der halben Wellen-02383 länge der Mikrowellenstrahlung 11 entspricht, wodurch 02384 es zur Ausbildung einer zweidimensionalen stehenden 02385 Welle im Glaskörper 52 und einer noch schnelleren Um-02386 wandlung von Wellenenergie in thermische Energie kommt. 02387 Bei der in Figur 16 gezeigten Wärmespeichervorrichtung 02388 47 ist weiterhin daran gedacht, daß auch die Seitenele-02389 mente 49 und das Deckelelement 50 den in den Schnitten 02390 16a oder 16b verdeutlichten Aufbau aufweisen können. 02391 Die Randseiten der Seitenelemente 49 und des Deckelele-02392 ments 50 sind in Figur 16 mit einer jeweiligen Abdek-02393 kung 54 versehen, bei der es sich beispielsweise um 02394 Leisten aus Pappelholz oder aber auch um Streifen einer 02395 Klebefolie handeln kann. 02396 02397 Figur 16b zeigt in einem Teilschnitt entlang der Linie 02398 XVI-XVI in Figur 16 eine zweite bevorzugte Ausführungs-02399 form des Bodenelementes 48 bzw. der Seitenelemente 49 02400 und des Deckelelements 50 der Wärmespeichervorrichtung 02401 02402 47. Demgemäß ist vorgesehen, daß eine Vielzahl von plattenartigen Glaskörpern 55 mit Seitenflächen aneinan-02403 der angrenzend angeordnet sind, so daß die gemeinsame 02404 Haupterstreckungsebene senkrecht zur Zeichenebene 02405 liegt. Wie weiter dargestellt, ist auf die gemeinsame 02406

Oberseite 55' und die gemeinsame Unterseite 55'' der 02407 02408 Glaskörper 55 jeweils eine Beschichtung 56 mit einem 02409 temperaturabhängigen Transmissionskoeffizienten für 02410 Mikrowellenstrahlung 11 aufgetragen. Weiterhin sind die Außenränder 58 und die Stoßkanten 59 der Glaskörper 55 02411 02412 durch eine Oberflächenbehandlung für aus dem Glaskörper-02413 inneren auf sie auftreffende Mikrowellenstrahlung prak-02414 tisch vollständig reflektierend ausgebildet. Mit den 02415 äußeren Hauptoberflächen der Beschichtungen 56 ist 02416 jeweils ein Wärmeleitblech aus einer gut wärmeleitenden 02417 dünnen Aluminiumfolie aufgeklebt. Die äußeren Hauptoberflächen der Wärmeleitbleche 57 sind ihrerseits mit 02418 02419 Wärmespeicherelementen 34, 34' aus Wärmespeichermateri-02420 al großflächig verklebt. Die Wärmespeicherelemente 34, 02421 34' bestehen im dargestellten Ausführungsbeispiel aus 02422 Pappelholz und sind ebenso wie die Wärmeleitbleche für 02423 Mikrowellenstrahlung 11 durchlässig. Demgegenüber ist 02424 vorgesehen, daß die Beschichtung 56 bei einer niedrigen Anfangstemperatur praktisch vollständig durchlässig für 02425 02426 Mikrowellenstrahlung 11 ist und daß mit ansteigender 02427 Temperatur eine Verringerung der Durchlässigkeit verbun-02428 den ist. Ausgehend von einer noch nicht erwärmten Anord-02429 nung gemäß Figur 16b in einem Mikrowellenfeld dringen 02430 Mikrowellenstrahlen 11 durch die Wärmespeicherelemente 34, 34', die Wärmeleitbleche 57 und die Beschichtungen 02431 56 in die Glaskörper 55 ein, wobei eine Ablenkung der 02432 02433 Mikrowellenstrahlung 11 erfolgt. Infolge der reflektie-02434 renden Ausbildung der innenseitigen Randflächen 58 und 02435 Stoßkanten 59 werden die in die Glaskörper 55 eingekop-02436 pelter Mikrowellenstrahlen 11 bevorzugt entlang paralle-02437 len Richtungen zur Plattenebene hin und her geschickt. 02438 Dabei ist vorgesehen, daß die Länge L' der Glaskörper 02439 55 jeweils der Hälfte der Wellenlänge der Mikrowellen-02440 strahlung 11 entspricht, wobei dies auch in der zur 02441 Zeichenebene senkrechten Erstreckungsrichtung vorgese-

71

hen sein kann. Hinsichtlich der symbolischen Darstel-02442 lung der Mikrowellenstrahlung ist zu beachten, daß 02443 diese bezüglich der Wellenlänge und -amplitude gegen-02444 02445 über weiteren wiedergegebenen Abmessungen nicht maßstäb-02446 lich ist. Auf diese Weise ist erreicht, daß sich in 02447 jedem einzelnen Glaskörper 55 aus der eingekoppelten 02448 Mikrowellenstrahlung 11 eine stehende Welle entwickelt. Durch die Umwandlung von Wellenenergie in thermische 02449 02450 Energie in den Glaskörpern 55 erwärmen sich diese, während die Wärmespeicherelemente 34, 34' aus einem 02451 02452 mikrowellenpassiven Wärmespeichermaterial, im konkreten Beispiel aus Pappelholz, keine vergleichbare Erwärmung 02453 02454 erfahren. Das entsprechende Temperaturgefälle bewirkt 02455 eine Wärmeleitung von den Glaskörpern 55 durch die 02456 Beschichtungen 56 und die Wärmeleitbleche 57 in die 02457 Wärmespeicherelemente 34, 34', so daß sich auch diese in dem Mikrowellenfeld erwärmen. Sofern die Mikrowellen-02458 02459 strahlung 11 von der Strahlungsquelle mit räumlich 02460 ungleicher Strahlungsintensität ausgesandt wird, kann 02461 es zu einer ungleichmäßigen Erwärmung der benachbarten Glaskörper 55 kommen. Auch der diesbezüglich entstehen-02462 de Temperaturunterschied wird durch die vorgesehenen 02463 Wärmeleitbleche 57 ausgeglichen. Mit zunehmender Erwär-02464 mung der Glaskörper 55 steigt auch die Temperatur der 02465 02466 Beschichtungen 56. Als Reaktion darauf verringern die Beschichtungen 56 ihre Durchlässigkeit für Mikrowellen-02467 02468 strahlung 11, so daß deren Einkoppelung in die Glaskör-02469 per 55 verringert und eine weitere Aufheizung verlangsamt wird. Bei einer gewünschten Maximaltemperatur sind 02470 die Beschichtungen 56 schließlich praktisch undurchläs-02471 sig für Mikrowellenstrahlung 11, so daß keine weitere 02472 02473 Erwärmung der Glaskörper 55 und damit der Wärmespeicher-02474 elemente 34, 34' aus mikrowellenpassivem Material im 02475 Mikrowellenfeld erfolgt. Dadurch ist ein selbstregeln-

72

02476 des System realisiert, das die Aufheizung bei Erreichen 02477 der Sollparameter beendet.

02478 Fig. 17 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Wärme-02479 speichervorrichtung im Inneren eines Garraumes 60 eines 02480 nicht weiter zeichnerisch dargestellten Mikrowellenher-02481 02482 des. In dem Garraum 60 ist auf einem Drehteller 61 ein 02483 Wärmekissen 62 angeordnet, welches Wärmespeichermaterial enthält. In die Decke 63 des Garraumes 60 ist ein 02484 Mikrowellen-Strahler 64 integriert, welcher Mikrowellen-02485 strahlung 65, 65', die symbolisch als Wellenlinie darge-02486 02487 stellt ist, aussendet. Durch einen vergleichsweise geringeren seitlichen Abstand der Wellenlinien der 02488

02489 Mikrowellenstrahlung 65 ist angedeutet, daß in diesem

02490 Bereich des Garraumes eine hohe Strahlungsintensität

02491 erreicht wird, während durch den vergleichsweise größe-

02492 ren Seitenabstand der Wellenlinien der Mikrowellenstrah-

02493 lung 65' eine entsprechend geringere Feldstärke darge-

02494 stellt ist. Dabei liegt die Mikrowellenstrahlung 65

02495 hinsichtlich ihrer Intensität oberhalb eines gewünsch-

02496 ten Mittelwertes der Intensität, und die Mikrowellen-

02497 strahlung 65' weist eine niedrigere als die gewünschte

02498 mittlere Intensität auf. Wie in weiterer Einzelheit

02499 dargestellt ist, befindet sich das Wärmekissen 62 im

02500 mittleren Bereich des Drehtellers 61. Auf einen die

02501 Mitte des Drehtellers überdeckenden Teilbereich des

02502 Wärmekissens 62 trifft Mikrowellenstrahlung 65 mit

02503 einer unerwünscht hohen Intensität als sogenannte Pri-

02504 märstrahlung, die zur Kennzeichnung mit durchgezogenen

02505 Wellenlinien dargestellt ist, auf. Es wird deutlich,

02506 daß dieser Teilbereich des Wärmekissens 62 auch durch

02507 eine Drehung des Drehtellers 61 in Drehrichtung D nicht

02508 aus dem Bereich einer unerwünscht hohen Strahlungsinten-

02509 sität herausbewegt werden kann, so daß dort die Gefahr

02510 eines örtlichen Überhitzens und Durchbrennens des Wärme-

02511 kissens 62 besteht. Weiter ist erkennbar, daß das Wärme-02512 kissen in seinem in Blickrichtung rechtsliegenden Bereich von Mikrowellenstrahlung 65' mit einer geringeren 02513 02514 als der gewünschten Strahlungsintensität getroffen 02515 wird, so daß dort ohne eine Vergleichmäßigung der Strah-02516 lungsintensität eine unerwünscht geringe Aufheizung 02517 erfolgt. Zur Abhilfe ist gemäß Fig. 17 eine Homogeni-02518 sierungsmaske 66 vorgesehen, welche Glaskörper 67, 68, 02519 69, 70 unterschiedlicher Formgebung aufweist. Die Glas-02520 körper 67 weisen eine Pyramidenform auf, der Glaskörper 02521 68 ist als Rhombus ausgebildet, der Glaskörper 69 be-02522 sitzt die Form einer Halbkugel, und die Glaskörper 70 02523 weisen eine unregelmäßige Außenkontur auf und werden in 02524 ihrer Gesamtheit als "Glascrunch" bezeichnet. Es ist zu 02525 erkennen, daß ein teil der Primärstrahlung der Mikrowel-02526 lenstrahlung 65, 65' auf Oberflächen der Homogenisier-02527 ungsmaske 66, bzw. der auf dem Drehteller 61 verteilt 02528 angeordneten Glaskörper 67, 68, 69 und 70 auftrifft und 02529 von dort nach einer Beugung und/oder Streuung und/oder 02530 Reflektion als sog. Sekundärstrahlung, die als unterbro-02531 chene Wellenlinie dargestellt ist, in eine andere Rich-02532 tung weitergeleitet werden. Dabei besteht auch die 02533 Möglichkeit, daß die von der Homogenisierungsmaske 66 abgelenkte Sekundärstrahlung zunächst auf eine oder 02534 02535 mehrere der Wandungen 71 bzw. auf die Decke 63 des Garraumes 60 treffen und von dort als Sekundärstrahlung 02536 02537 auf das Wärmekissen 62 treffen. Insbesondere wird deut-02538 lich, daß ein Teil der von der Homogenisierungsmaske 66 02539 umgelenkten Mikrowellenstrahlung 65 als Sekundärstrah-02540 lung in einen Bereich des Garraumes 60 gelangt, in dem ansonsten nur oder überwiegend Primärstrahlung der 02541 02542 Mikrowellenstrahlung 65' mit unerwünscht niedriger 02543 Strahlungsintensität vorhanden ist. Die Sekundärstrah-02544 lung der Mikrowellenstrahlung 65 trifft auch in diesem 02545 zuletztgenannten Bereich auf die Oberfläche des Wärme-

74

02546 kissens 62 und führt in Ergänzung zu der dort auftref-02547 fenden Primärstrahlung der Mikrowellenstrahlung 65' zu 02548 einer zusätzlichen Erwärmung. Insgesamt bewirkt die 02549 Homogenisierungsmaske 66 dadurch eine Vergleichmäßigung 02550 der Strahlungsintensität im Garraum 60 und eine ver-02551 gleichmäßigte Aufheizung des Wärmekissens 62. Sofern 02552 die Strahlungsintensitätsverteilung im Garraum 60 z.B. 02553 aus Vorversuchen bekannt ist, besteht die Möglichkeit, 02554 auf eine Drehbewegung des Drehtellers 61 zu verzichten 02555 und die Glaskörper 67 bis 70 der Homogenisierungsmaske 02556 66 bevorzugt im Bereich höherer Strahlungsintensität 02557 der Mikrowellenstrahlung 65 anzuordnen, um eine geziel-02558 te und zeitlich gleichbleibende Vergleichmäßigung der 02559 Strahlungsintensität zu erreichen. Dabei lassen sich je 02560 nach Anwendungsfall durch gezielte Auswahl von Glaskör-02561 pern 67 bis 70 von zweckmäßiger Formgebung, Größe, 02562 Dicke bzw. Art sowie durch eine geeignete Abstimmung ihrer Anordnung und der Aufheizzeit sowie der am Mikro-02563 02564 wellenherd einstellbaren Heizleistung die gewünschten Aufheizeffekte optimieren. Anstelle der vorgenannten 02565 Glaskörper können bspw. auch Kunststoffkörper verwendet 02566 02567 werden, welche gegenüber Glas die Vorteile der Flexibi-02568 lität und eines geringen Preises aufweisen. Sofern 02569 anstelle des dargestellten Wärmekissens 62 z.B. eine 02570 Flüssigkeit als Wärmespeichermaterial in dem Garraum 02571 aufgeheizt werden soll, besteht auch die Möglichkeit, 02572 die Homogenisierungsmaske innerhalb und/oder außerhalb 02573 des Wärmespeichermaterials anzuordnen. 02574 02575 Fig. 18 zeigt eine perspektivische Ansicht auf eine in 02576 einem Garraum 60 eines Mikrowellenherdes angeordnete 02577 Wärmespeichervorrichtung mit einem zu erwärmenden Kör-02578 per 62' aus Wärmespeichermaterial, mit einer zweiten 02579 Ausführungsform einer Homogenisierungsmaske 72 und mit 02580 einem Absorptionskörper 73, welcher um den Körper 62'

02581	herumgeschlungen ist. Der Körper 62' ist mit dem im
02582	Beispiel folienartig ausgebildeten Absorptionskörper 73
02583	auf einem Drehteller 61 angeordnet. Bei dem Absorptions-
02584	körper handelt es sich im dargestellten Beispiel um
02585	eine Kunststoffolie, die in mehreren Wicklungen um den
02586	Körper 62' herumgeschlungen ist und daran mit einem
02587	Bindfaden 74 zusammengehalten wird. Der Kunststoff des
02588	Absorptionskörpers 73 weist eine hohe dielektrische
02589	Verlustzahl auf, so daß er in dem dargestellten Mikro-
02590	wellenfeld mit der Mikrowellenstrahlung 65. 65' eine
02591	sehr starke Aufheizung erfährt. Durch die Umschlingung
02592	des Körpers 62' und den damit einhergehenden unmittelba-
02593	ren Kontakt wird die im Absorptionskörper 73 gespeicher-
02594	te Wärme überwiegend durch Wärmeleitung in kurzer Zeit
02595	auf den Körper 62' übertragen, so daß sich dieser eben-
02596	falls und besonders gleichmäßig erwärmt. In weiterer
02597	Einzelheit ist dargestellt, daß die Homogenisierungsma-
02598	ske 72 in ihrer zweiten Ausführungsform ein engmaschi-
02599	ges Drahtgitter 75 aufweist, welches in Haupteinstrahl-
02600	richtung der Primärstrahlung der Mikrowellenstrahlung
02601	65, 65', d.h. zwischen dem in der Decke 63 des Garraums
02602	60 integrierten Mikrowellen-Strahler 64 und dem Körper
02603	62' angeordnet ist. Das Drahtgitter 75 wird im gezeig-
02604	ten Beispiel durch vier sich senkrecht zu dem Drahtgit-
02605	ter 75 erstreckende Drahtstäbe 76 gleicher Länge in
02606	einem derartigen Abstand von dem Drehteller 61 abge-
02607	stützt, daß der Körper 62' mit dem Absorptionskörper 73
02608	unterhalb des Drahtgitters 75 ohne Berührung mit demsel-
02609	ben Platz findet. Wesentlich an dem gezeigten Ausfüh-
02610	rungsbeispiel ist, daß das Drahtgitter 75 aufgrund
02611	seiner Abmessungen und geringen Maschenweite, die eine
02612	Abschirmwirkung bedingt, das Auftreffen von Primärstrah-
02613	lung der Mikrowellenstrahlung 65, 65' auf das Wärmekis-
02614	sen 62 vollständig verhindert. Dadurch wird eine zu
02615	starke lokale Erwärmung des Absorptionskörpers 73 und

76

das damit in Wärmeaustausch stehenden Körpers 62' mit 02617 dem darin enthaltenen Wärmespeichermaterial verhindert. 02618 Die gewünschte gleichmäßige Erwärmung wird vielmehr 02619 dadurch erreicht, daß die Primärstrahlung von dem Draht-02620 gitter 75 der Homogenisierungsmaske 72 abgelenkt wird 02621 und als Sekundärstrahlung, teilweise erst nach mehrfa-02622 chen Richtungswechseln an Wandungen 71 bzw. an der 02623 Decke 63 und/oder an weiteren Einbauten des Garraumes 02624 in bevorzugt seitlicher Richtung in einer vergleichmä-02625 ßigten Intensität auf den Absorptionskörper 73 treffen. Dieser wird dadurch gleichmäßig erwärmt und gibt seine 02626 02627 gleichmäßige Wärme an den Körper 62' weiter. Durch die vorgenannten Ausführungsbeispiele wird deutlich, daß 02628 02629 die Homogenisierungsmaske ein wesentliches Mittel zur Nutzung beliebiger Mikrowellenfelder mit unterschiedli-02630 cher Feldstärkenverteilung ist und sich insbesondere 02631 02632 auch in Verbindung mit einem Absorptionskörper beliebige Aufheizeffekte erreichen lassen. 02633 02634 Die in der vorstehenden Beschreibung, den Zeichnungen 02635 und den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung 02636 02637 können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombinati-02638 on für die Verwirklichung der Erfindung von Bedeutung 02639 sein. Alle offenbarten Merkmale sind erfindungswesent-02640 lich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten 02641 02642 Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) sowie die Inhalte der PCT/EP93/03346 und der PCT/EP98/01956 02643 vollinhaltlich mit einbezogen. 02644

ANSPRÜCHE 02645 02646 02647 1. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) mit einem Latentwärmespeichermaterial (6) auf Paraffinba-02648 02649 sis, dadurch gekennzeichnet, daß der Latentwärmespeicherkörper ein hygroskopisches Material enthält. 02650 02651 02652 2. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach 02653 Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Latentwärmespeicherkörper 02654 02655 (1,17,28,30,31,32) in einer dampfdiffusionsdurchlässi-02656 gen Umhüllung (2') aufgenommen ist. 02657 02658 3. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekenn-02659 02660 zeichnet, daß der Latentwärmespeicherkörper 02661 (1,17,28,30,31,32) in einer dampfdiffusionsundurchlässigen Umhüllung (2) aufgenommen ist. 02662 02663 4. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach 02664 02665 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder 02666 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das 02667 hygroskopische Material (7) in einer dampfdiffusions-02668 durchlässigen Umhüllung aufgenommen ist. 02669 02670 5. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach 02671 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder 02672 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das 02673 Latentwärmespeichermaterial (6) Kapillarräume aufweist, 02674 die Wege zu dem hygroskopischen Material (7) öffnen. 02675 02676

02676 6. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach 02677 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder

02678 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das

02679 hygroskopische Material (7) im Latentwärmespeicher-

78

02680 körper (1,17,28,30,31,32) verteilt angeordnet ist.

02681

- 02682 7. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02683 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02684 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02685 Massenanteil des hygroskopischen Materials (7) im
- 02686 Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) 5 % oder
- 02687 weniger beträgt.

02688

- 02689 8. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02690 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02691 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß in dem
- 02692 Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) hygroskopi-
- 02693 sches Material (7) unterschiedlicher Wirksamkeit enthal-
- 02694 ten ist.

02695

- 02696 9. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02697 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02698 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02699 Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) ein Träger-
- 02700 material mit Latentwärmespeichermaterial (6) aufnehmen-
- 02701 den kapillarartigen Aufnahmeräumen aufweist.

02702

- 02703 10. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02704 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02705 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02706 Latentwärmespeicherkörper eine Anzahl von Trägerma-
- 02707 terialeinzelkörpern (5) enthält.

02708

- 02709 11. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02710 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02711 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02712 Trägermaterialeinzelkörper (5) eine plattenartige oder
- 02713 kornartige Gestalt aufweist.

- 02715 12. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02716 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02717 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das
- 02718 hygroskopische Material (7) körnerartig oder granulatar-
- 02719 tig ausgebildet ist.

02720

- 02721 13. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02722 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02723 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das
- 02724 hygroskopische Material (7) als Pulver ausgebildet ist.

02725

- 02726 14. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02727 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02728 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das
- 02729 hygroskopische Material (7) auf einem Trägermaterialein-
- 02730 zelkörper (5) angeordnet ist.

02731

- 02732 15. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02733 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02734 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02735 Trägermaterialeinzelkörper (5) und die Umhüllung (2,2')
- 02736 von einem gasenthaltenden Raum beabstandet angeordnet
- 02737 sind.

02738

- 02739 16. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02740 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02741 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß sich
- 02742 in dem Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) ein
- 02743 Verteilkörper (24) flächig und/oder räumlich erstreckt,
- 02744 wobei der Verteilkörper Kapillarräume aufweist, die
- 02745 Wege zu dem hygroskopischen Material (7) öffnen.

- 02747 17. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02748 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02749 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß auf

- 02750 dem Verteilkörper (24) hygroskopisches Material (7) 02751 angeordnet ist.
- 02752
- 02753 18. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02754 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02755 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02756 Verteilkörper 24 aus einem hygroskopischen Material (7)
- 02757 ausgebildet ist.
- 02758
- 02759 19. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02760 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02761 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die
- 02762 Umhüllung (2,2') des Latentwärmespeicherkörpers
- 02763 (1,17,28,30,31,32) eine verschließbare Öffnung (18)
- 02764 aufweist.
- 02765
- 02766 20. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02767 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02768 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß sich
- 02769 der Verteilkörper (24) von der verschließbaren Öffnung
- 02770 (18) der Umhüllung (2,2') ausgehend in den Latent-
- 02771 wärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) erstreckt.
- 02772
- 02773 21. Latentwärmespeicherkörper (1,17,28,30,31,32) nach
- 02774 einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
- 02775 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das
- 02776 Latentwärmespeichermaterial (6) ein viskositätssteigern-
- 02777 des Additiv enthält.
- 02778
- 02779 22. Verfahren zur Herstellung eines Latentwärme-
- 02780 speicherkörpers (1,17,28,30,31,32) mit in einem Aufnah-
- 02781 meräume aufweisenden Trägermaterial aufgenommenen
- 02782 Latentwärmespeichermaterial (6) auf Paraffinbasis, bei
- 02783 dem das Latentwärmespeichermaterial (6) verflüssigt
- 02784 wird und in verflüssigter Form an selbstansaugende

81

02785 kapillarartige Aufnahmeräume des Trägermaterials heran-02786 geführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß das verflüs-02787 sigte Latentwärmespeichermaterial (6) an eine Mehrzahl 02788 von Trägermaterialeinzelkörpern (5) eines Latent-02789 wärmespeicherkörpers (1,17,28,30,31,32) herangeführt 02790 wird. 02791 02792 23. Verfahren nach Anspruch 22 oder insbesondere da-02793 nach, dadurch gekennzeichnet, daß ein hygroskopisches 02794 Material (7) an eine Oberfläche des Trägermaterials 02795 angelagert wird. 02796 02797 24. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 22 02798 und 23 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02799 net, daß das hygroskopische Material (7) an die Oberflä-02800 che des Trägermaterials angelagert wird, nachdem das 02801 verflüssigte Latentwärmespeichermaterial (6) an die 02802 selbstansaugenden kapillarartigen Aufnahmeräume des 02803 Trägermaterials herangeführt worden ist. 02804 02805 25. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 02806 bis 24 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02807 net, daß ein körner- und/oder granulat- und/oder pul-02808 ver- und/oder flockenartiges hygroskopisches Material 02809 (7) verwendet wird. 02810 02811 26. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 02812 bis 25 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02813 net, daß als Trägermaterial körner- und/oder granulat-02814 und/oder flockenartiges Material verwendet wird. 02815 02816 27. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 bis 26 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02817 02818 net, daß als Trägermaterial ein Vlies verwendet wird.

82

02820 28. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 bis 27 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02821 02822 net, daß das Trägermaterial in einer plattenartigen 02823 Ausgestaltung verwendet wird. 02824 02825 29. Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 22, 02826 dadurch gekennzeichnet, daß ein hygroskopisches Materi-02827 al (7) an eine Oberfläche des Trägermaterials angela-02828 gert wird. 02829 02830 30. Verfahren nach Anspruch 29 oder insbesondere danach, gekennzeichnet durch eines oder mehreren Merkmale 02831 02832 der Ansprüche 24 bis 28. 02833 02834 31. Verfahren zur Aufheizung eines festen oder flüssi-02835 gen Wärmespeichermaterials, das von sich aus durch 02836 Mikrowellenstrahlung nicht aufheizbar ist oder schwä-02837 cher aufheizbar ist als Wasser, dadurch gekennzeichnet, 02838 daß dem Wärmespeichermaterial ein hygroskopisches Ma-02839 terial (7) zum Wärmeaustausch mit dem Wärmespeichermate-02840 rial in einem Mengenverhältnis zugeordnet wird, bei dem 02841 sich, ausgehend von einem Feuchtegleichgewicht des 02842 hygroskopischen Materials (7) bei 50% relativer Luft-02843 feuchte und 20°C eine Menge von 500 Gramm des Wärme-02844 speichermaterials bei einer Mikrowellenbestrahlung mit 02845 400 bis 600 Watt Leistung in einem Zeitraum von 2 bis 02846 10 Minuten von 20°C um mindestens 50°C erwärmt und daß 02847 eine Bestrahlung des hygroskopischen Materials (7) mit 02848 Mikrowellenstrahlung vorgenommen wird. 02849 02850 32. Verfahren nach Anspruch 31 oder insbesondere da-02851 nach, dadurch gekennzeichnet, daß ein für Mikrowellen-02852 strahlung (11, 65, 65') durchlässiges Wärmespeichermate-

rial verwendet wird.

83

02855 33. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 31 02856 und 32 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein hygroskopisches Material (7) verwendet 02857 02858 wird, dessen hygroskopische Eigenschaft durch eine durch Mikrowellenstrahlung (11, 65, 65') bedingte Erwär-02859 mung nicht verändert wird. 02860 02861 02862 34. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31 02863 bis 33 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das hygroskopische Material (7) sandwichartig 02864 02865 zwischen zwei plattenartigen Wärmespeicherelementen 02866 (34, 34') angeordnet wird. 02867 02868 35. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31 bis 34 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02869 02870 net, daß in einem plattenartigen Wärmespeicherelement (34, 34') Hohlräume (39) ausgebildet werden, die sich 02871 durchgehend zwischen einer dem hygroskopischen Material 02872 02873 zugewandten Fläche (40) des Wärmespeicherelementes und 02874 einer in Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung stehenden Fläche (41) des Wärmespeicherelementes (34, 34') 02875 02876 erstrecken. 02877 36. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31 02878 bis 35 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-02879 net, daß in einem festen Wärmespeicherelement (34, 34') 02880 02881 kapillarartige Aufnahmeräume zur Aufnahme eines Latentwärmespeichermaterials auf Paraffinbasis vorgesehen 02882 02883 werden. 02884 37. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31 02885 02886 bis 36 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein Wärmespeicherelement (34,34') aus Pappel-02887 02888 holz ausgebildet wird.

84

02890 38. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31

- 02891 bis 37 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02892 net, daß die räumliche Verteilung der Mikrowellenstrah-
- 02893 lungsintensität durch eine die Mikrowellen (11, 65,
- 02894 65') reflektierende und/oder beugende und/oder brechen-
- 02895 de Homogenisierungsmaske (66, 72) vergleichmäßigt wird.

02896

- 02897 39. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02898 bis 38 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02899 net, daß die Homogenisierungsmaske (66, 72) in einem
- 02900 Mikrowellenherd innerhalb und/oder außerhalb des Wärme-
- 02901 speichermaterials angeordnet wird.

02902

- 02903 40. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02904 bis 39 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02905 net, daß als Homogenisierungsmaske (66, 72) ein oder
- 02906 mehrere Glasteile (67, 68, 69, 70) verwendet werden.

02907

- 02908 41. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02909 bis 40 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02910 net, daß das Glasteil (67, 68, 69, 70) als Kugel, Rho-
- 02911 mbe oder Pyramide ausgebildet wird.

02912

- 02913 42. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02914 bis 41 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02915 net, daß in das Glasteil (67, 68, 69, 70) eine Streulin-
- 02916 senoberfläche eingearbeitet oder aufgebracht wird.

02917

- 02918 43. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02919 bis 42 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02920 net, daß die Glasteile (67, 68, 69, 70) in dem Mikrowel-
- 02921 lenherd verteilt angeordnet werden.

- 02923 44. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02924 bis 43 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-

WO 99/55795

- 02925 net, daß eine Homogenisierungsmaske (72) mit einem
- 02926 Metallgitter (75) verwendet wird.

02927

- 02928 45. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02929 bis 44 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02930 net, daß die Ablenkung und/oder die Auslöschung
- 02931 und/oder die Beugung der Mikrowellenstrahlen (11, 65,
- 02932 65') durch die Wahl der Maschengröße und/oder Drahtstär-
- 02933 ke und/oder Werkstoffzusammensetzung des Metallgitters
- 02934 (75) beeinflußt wird.

02935

- 02936 46. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02937 bis 45 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02938 net, daß zwischen das Wärmespeichermaterial und die
- 02939 Mikrowellenstrahlungsquelle (64) ein einmaschiges Me-
- 02940 tallgitter (75) zur Abschirmung der Mikrowellenstrah-
- 02941 lung (11, 65, 65') in Haupteinfallsrichtung eingebracht
- 02942 wird.

02943

- 02944 47. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 31
- 02945 bis 46 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
- 02946 net, daß die Temperaturverteilung innerhalb des Wärme-
- 02947 speichermaterials und/oder des hygroskopischen Materi-
- 02948 als (7) und/oder zwischen Wärmespeichermaterial und
- 02949 hygroskopischem Material (7) durch ein Wärmeleitblech
- 02950 aus qut wärmeleitendem Material im Übergangsbereich
- 02951 verschiedener Temperaturen vergleichmäßigt wird.

- 02953 48. Wärmespeichervorrichtung (33, 38, 42, 44) mit einem
- 02954 festen oder flüssigen Wärmespeichermaterial, das von
- 02955 sich aus durch Mikrowelleneinstrahlung nicht aufheizbar
- 02956 ist oder schwächer aufheizbar als Wasser, dadurch ge-
- 02957 kennzeichnet, daß die Wärmespeichervorrichtung (33, 38,
- 02958 42, 44) ein hygroskopisches Material (7) zur Wärmeüber-
- 02959 traqunq auf das Wärmespeichermaterial enthält.

86

- 02960 49. Wärmespeichervorrichtung mit einem festen oder 02961 flüssigen Wärmespeichermaterial, das von sich aus durch
- 02962 Mikrowellenstrahlung (11, 65, 65') nicht aufheizbar ist
- 02963 oder schlechter aufheizbar ist als Wasser, dadurch
- 02964 gekennzeichnet, daß die Wärmespeichervorrichtung (47)
- 02965 einen Absorptionskörper (73) mit einer hohen dielektri-
- 02966 schen Verlustzahl zur Wärmeübertragung auf das Wärme-
- 02967 speichermaterial enthält und daß die Länge (L, L') des
- 02968 Absorptionskörpers (73) in einer Erstreckungsrichtung
- 02969 zumindest der halben Wellenlänge einer zur Energiezu-
- 02970 fuhr gewählten Mikrowellenstrahlung (11, 65, 65') ent-
- 02971 spricht.

02972

- 02973 50. Wärmespeichervorrichtung nach Anspruch 49 oder
- 02974 insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der
- 02975 Absorptionskörper (73) ein Glaskörper (52, 55) ist
- 02976 und/oder Polyamide und/oder Aminoplaste und/oder PVC-P
- 02977 und/oder Wasser enthält.

02978

- 02979 51. Wärmespeichervorrichtung nach einem der beiden
- 02980 Ansprüche 49 und 50 oder insbesondere danach, dadurch
- 02981 gekennzeichnet, daß die dielektrische Verlustzahl zwi-
- 02982 schen 10^{-1} und 10^{-4} beträgt.

02983

- 02984 52. Wärmespeichervorrichtung nach einem oder mehreren
- 02985 der Ansprüche 49 bis 51 oder insbesondere danach, da-
- 02986 durch gekennzeichnet, daß der Absorptionskörper (73)
- 02987 plattenartig ausgebildet ist.

02988

- 02989 53. Wärmespeichervorrichtung nach einem oder mehreren
- 02990 der Ansprüche 49 bis 52 oder insbesondere danach, da-
- 02991 durch gekennzeichnet, daß der Absorptionskörper (73)
- 02992 als Folie, Folienpackung oder Folienbündel ausgebildet
- 02993 ist.

WO 99/55795

03028

03029

02995 54. Wärmespeichervorrichtung nach einem oder mehreren 02996 der Ansprüche 49 bis 52 oder insbesondere danach, da-02997 durch gekennzeichnet, daß der Absorptionskörper (73) 02998 das Wärmespeichermaterial als eine Umhüllung umgibt. 02999 55. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03000 03001 ren der Ansprüche 49 bis 54 oder insbesondere danach, 03002 dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmespeichermaterial 03003 für Mikrowellenstrahlung (11, 65, 65') durchlässig ist. 03004 03005 56. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03006 ren der Ansprüche 49 bis 55 oder insbesondere danach, 03007 dadurch gekennzeichnet, daß eine Oberfläche des Glaskör-03008 pers für aus dem Glaskörperinneren auftreffende Mikro-03009 wellenstrahlung reflektierend ausgebildet ist. 03010 57. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03011 03012 ren der Ansprüche 49 bis 56 oder insbesondere danach, 03013 dadurch gekennzeichnet, daß eine Oberfläche (55', 55'') 03014 des Glaskörpers (55) eine Beschichtung (56) mit einem 03015 temperaturabhängigen Transmissionskoeffizienten für 03016 Mikrowellenstrahlung (11) aufweist. 03017 03018 58. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03019 ren der Ansprüche 49 bis 57 oder insbesondere danach, 03020 dadurch gekennzeichnet, daß die räumliche Verteilung der Mikrowellenstrahlungsintensität durch eine die 03021 03022 Mikrowellen (11, 65, 65') reflektierende und/oder beugende und/oder brechende Homogenisierungsmaske (66, 72) 03023 03024 vergleichmäßigt wird. 03025 03026 59. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03027 ren der Ansprüche 49 bis 58 oder insbesondere danach,

dadurch gekennzeichnet, daß die Temperaturverteilung

innerhalb des Wärmespeichermaterials und/oder zwischen

- dem Wärmespeichermaterial und dem Glaskörper durch ein 03030 Wärmeleitblech (57) aus einem gut wärmeleitenden Materi-03031 al im Übergangsbereich verschiedener Temperaturen ver-03032 03033 gleichmäßigt wird. 03034 03035 60. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehreren der Ansprüche 49 bis 59 oder insbesondere danach, 03036 dadurch gekennzeichnet, daß die Homogenisierungsmaske 03037 (66, 72) in einem Mikrowellenherd innerhalb und/oder 03038 außerhalb des Wärmespeichermaterials angeordnet wird. 03039 03040 61. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03041 ren der Ansprüche 49 bis 60 oder insbesondere danach, 03042 dadurch gekennzeichnet, daß die Homogenisierungsmaske 03043 03044 (66, 72) ein oder mehrere Glasteile enthält. 03045 62. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03046 03047 ren der Ansprüche 49 bis 61 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das Glasteil (67, 68, 69, 03048 03049 70) als Kugel, Rhombe oder Pyramide ausgebildet ist. 03050 63. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03051 ren der Ansprüche 49 bis 62 oder insbesondere danach, 03052 03053 dadurch gekennzeichnet, daß das Glasteil (67, 68, 69, 70) eine Streulinsenoberfläche aufweist. 03054 03055 03056 64. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03057 ren der Ansprüche 49 bis 63 oder insbesondere danach, 03058 dadurch gekennzeichnet, daß die Glasteile (67, 68, 69, 03059 70) in dem Mikrowellenherd verteilt angeordnet sind. 03060
- 03061 65. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-03062 ren der Ansprüche 49 bis 63 oder insbesondere danach, 03063 dadurch gekennzeichnet, daß die Homogenisierungsmaske 03064 (66, 72) ein Metallgitter (75) enthält.

3065 66. Wärmespeichervorrichtung (47) nach einem oder mehre-
3066 ren der Ansprüche 49 bis 63 oder insbesondere danach,
3067 dadurch gekennzeichnet, daß das Metallgitter (75) engma-
3068 schig ausgebildet ist und zwischen dem Wärmespeicherma-
3069 terial und der Mikrowellenstrahlungsquelle (64) zur
3070 Abschirmung der Mikrowellenstrahlung (11, 65, 65') in
3071 Haupteinfallsrichtung angeordnet ist

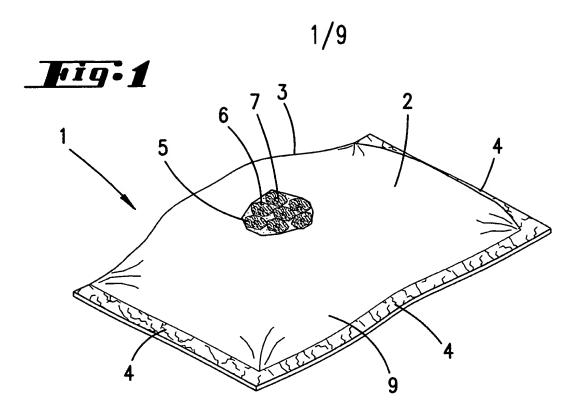
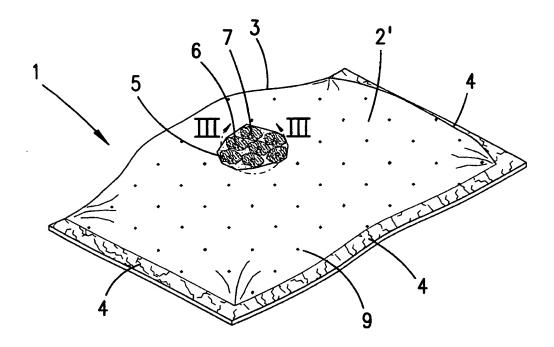
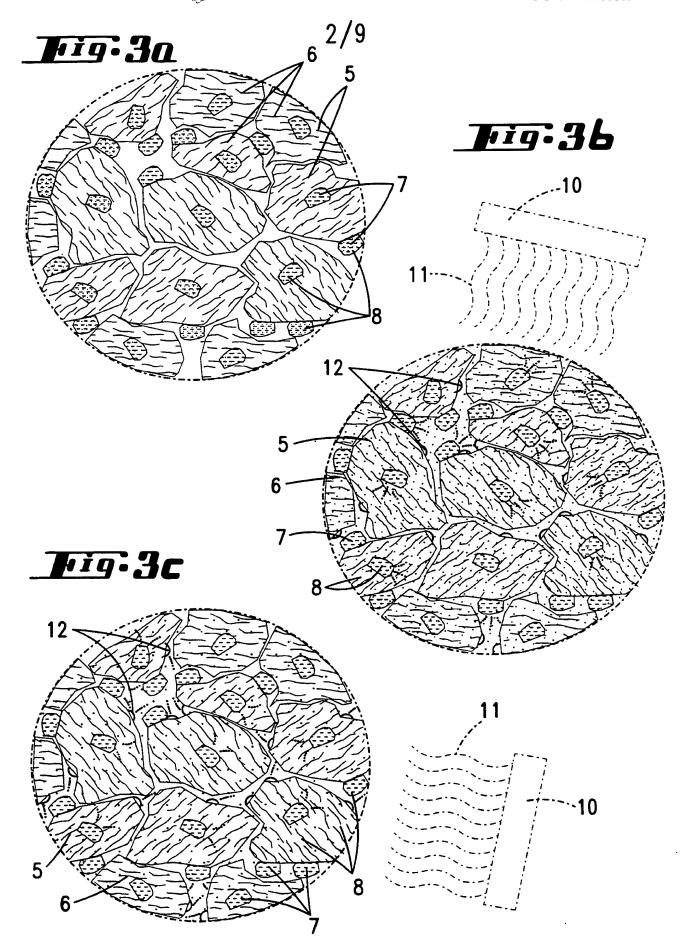
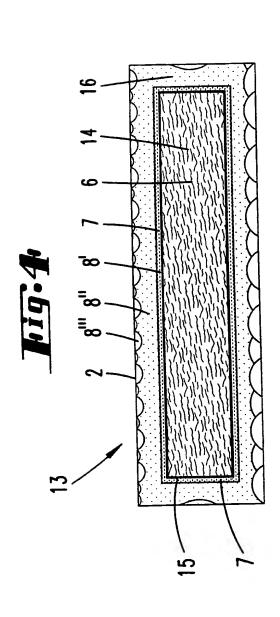


Fig. 2







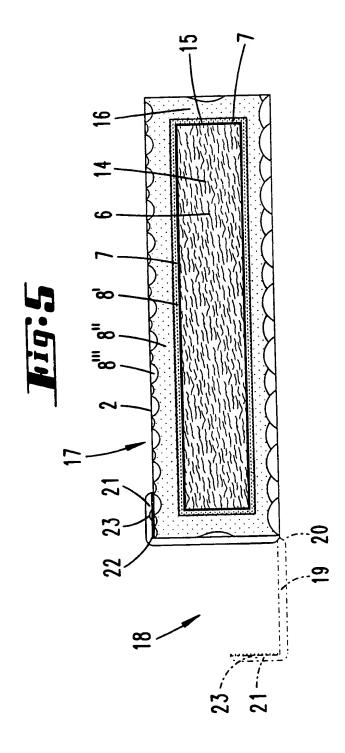


Fig.6

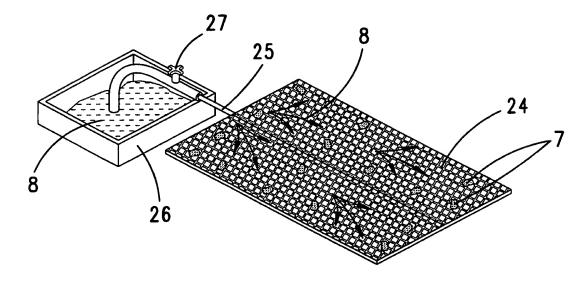


Fig. 7

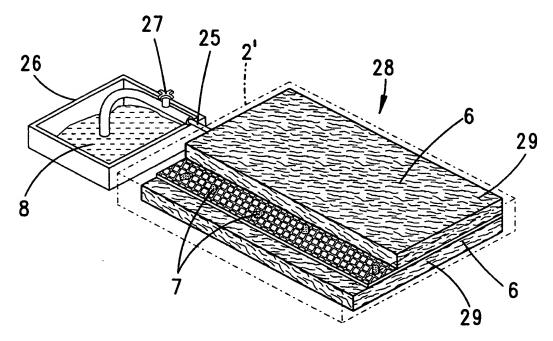
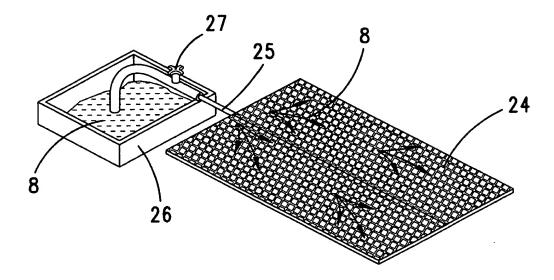


Fig: 8 5/9



hig: 9

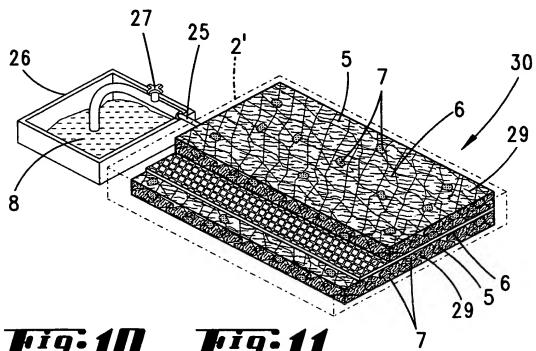
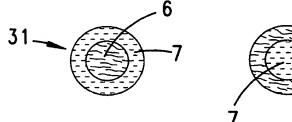
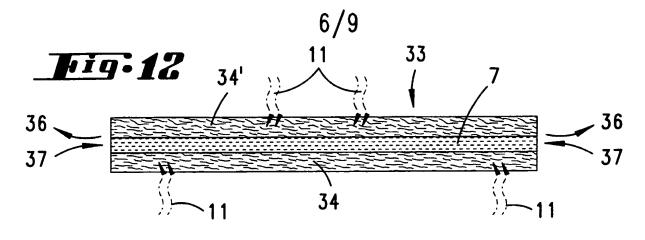
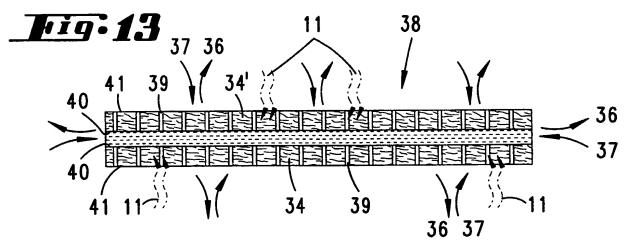
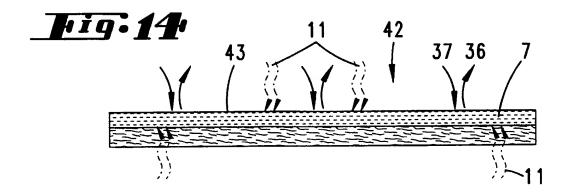


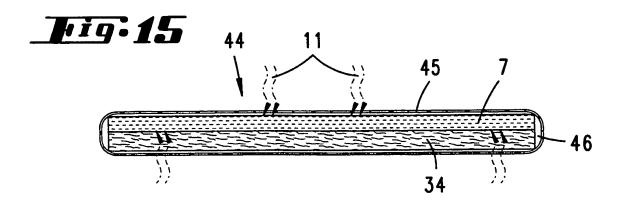
Fig. 10 Fig. 11

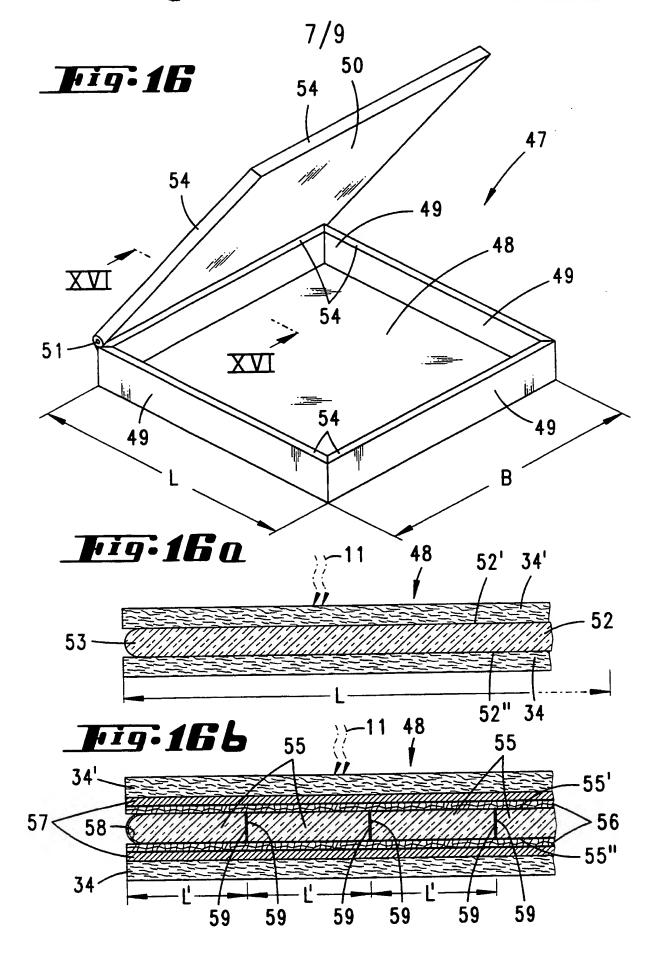


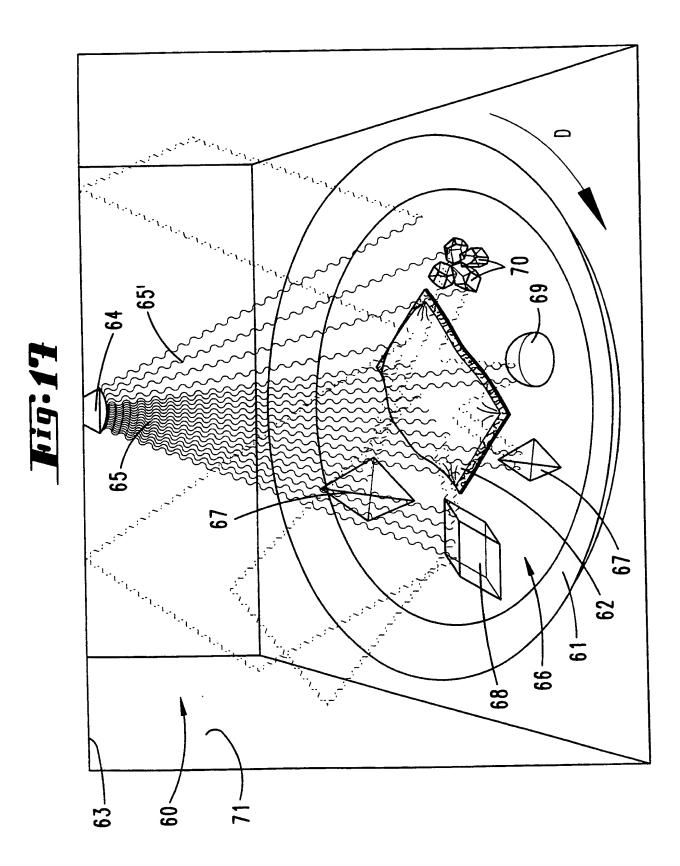


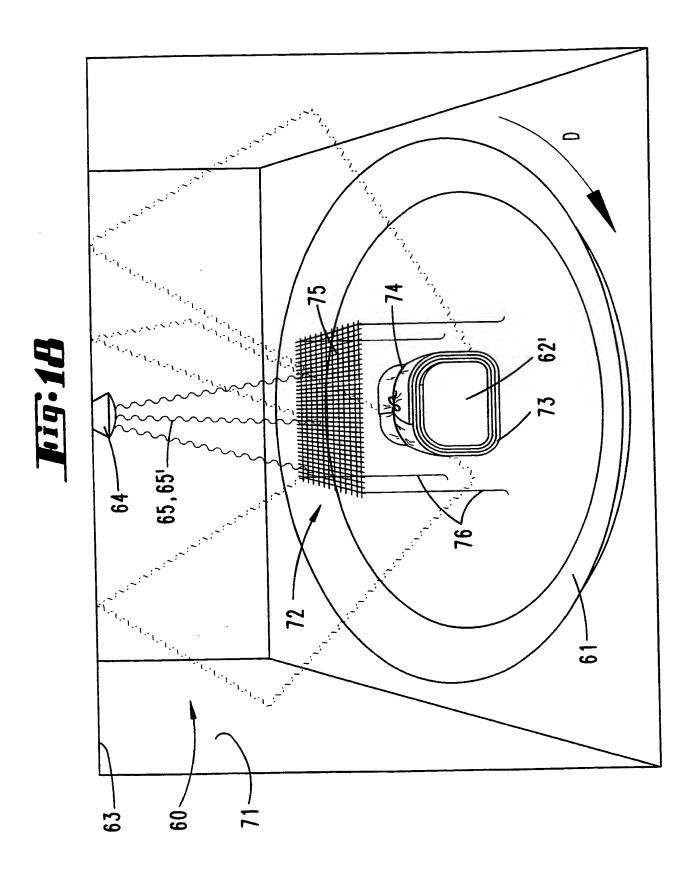












Interi. nal Application No PCT/EP 99/01809

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C09K5/06 F28D20/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 CO9K F28D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Х	US 5 630 961 A (SALEE GIDEON) 20 May 1997 (1997-05-20)	1,2,4, 13,48	
A	column 1, line 59 -column 3, line 6 column 5, line 10 - line 43 figures; examples claims 1,6,9,10	31,32	
х	-& WO 96 36199 A (BATELLE MEMORIAL INSTITUTE)	1,2,4, 13,48	
Α	page 2, line 11 -page 5, line 18 claims 1-6,9-13,33,34; example 1	31,32	
P,A	WO 98 53264 A (HABERSCHUSS SYSTEMWAERME GMBH ;REINSHAGEN WOLFGANG (DE); FIEBACK K) 26 November 1998 (1998-11-26) cited in the application claims 1,59-65,69-75	1,9,12, 13,23, 25,27,28	
	-/		

X Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.	
Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international filing date L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family	
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report	
14 June 1999	2 4. 09. 99	
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer	
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	PUETZ, C	

1



Intert nal Application No PCT/EP 99/01809

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	negrant to outilities.
Ą	WO 95 08601 A (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 30 March 1995 (1995-03-30) page 3, line 3 -page 4, line 4 claims 1-9,12-23	1
A	WO 97 35942 A (UNIV DAYTON) 2 October 1997 (1997-10-02) the whole document	1,49

1



International application No.

PCT/EP 99/01809

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
I	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. 🔀	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: -21,23-25,26-28(partly),29-66
'	
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/EP 99/01809

1. Claim nos.: 1-21, 23-25, 26-28 (in part, insofar as dependent on Claim no. 23 or 24 or 25), 29-66

Latent heat accumulator body, method for producing a latent heat accumulator body, method for heating a heat accumulator material and heat accumulator device

2. Claim nos.: 22, 26-28 (in part, insofar as dependent on Claim no. 22)

Method for producing a paraffin-based latent heat accumulator



Information on patent family members

Inter

Inter. ,nal Application No PCT/EP 99/01809

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5630961	A	20-05-1997	US AU WO AU CA EP FI JP NO WO	5424519 A 5919996 A 9636200 A 8071394 A 2172255 A 0720638 A 961267 A 9503801 T 961121 A 9508601 A	13-06-1995 29-11-1996 14-11-1996 10-04-1995 30-03-1995 10-07-1996 08-05-1996 15-04-1997 21-05-1996 30-03-1995
WO 9853264	Α	26-11-1998	DE 1 AU	19813562 A 7428998 A	26-11-1998 11-12-1998
WO 9508601	A	30-03-1995	US AU CA EP FI JP NO US	5424519 A 8071394 A 2172255 A 0720638 A 961267 A 9503801 T 961121 A 5630961 A	13-06-1995 10-04-1995 30-03-1995 10-07-1996 08-05-1996 15-04-1997 21-05-1996 20-05-1997
WO 9735942	: A	02-10-1997	US AU EP JP	5804266 A 2589997 A 0902818 A 10067981 A 331894 A	08-09-1998 17-10-1997 24-03-1999 10-03-1998 29-07-1999

THIS PAGE BLANK (USPTO)

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 6 C09K5/06 F28D20/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C09K F28D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Х	US 5 630 961 A (SALEE GIDEON) 20. Mai 1997 (1997-05-20)	1,2,4, 13,48	
A	Spalte 1, Zeile 59 -Spalte 3, Zeile 6 Spalte 5, Zeile 10 - Zeile 43 Abbildungen; Beispiele Ansprüche 1,6,9,10	31,32	
X	-& WO 96 36199 A (BATELLE MEMORIAL INSTITUTE)	1,2,4,	
A	Seite 2, Žeile 11 -Seite 5, Zeile 18 Ansprüche 1-6,9-13,33,34; Beispiel 1	31,32	
P,A	WO 98 53264 A (HABERSCHUSS SYSTEMWAERME GMBH ;REINSHAGEN WOLFGANG (DE); FIEBACK K) 26. November 1998 (1998-11-26) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1,59-65,69-75	1,9,12, 13,23, 25,27,28	
	-/		

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatun oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegende
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Theorie angegeben ist

Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer

- anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 🛶 soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmekledatum, aber nach
- dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- ım
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Absohlusees der internationalen Recherche 2 4, 09, 99 14. Juni 1999 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, PUETZ. C Fax: (+31-70) 340-3016



nates Aktenzeichen
PCT/EP 99/01809

Kategone	ang) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
J.		
	WO 95 08601 A (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 30. März 1995 (1995-03-30) Seite 3, Zeile 3 -Seite 4, Zeile 4 Ansprüche 1-9,12-23	1
	WO 97 35942 A (UNIV DAYTON) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) das ganze Dokument	1,49
	•	
-		

1



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/01809

Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt: Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich 3. Ansprüche Nr weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind. Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält: Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er-1-21,23-25,26-28(teilweise),29-66 Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

1. Ansprüche: 1-21, 23-25, 26-28 (teilweise, insofern von Anspruch 23 oder 24 oder 25 abhängig) ,29-66

Latentwärmespeicherkörper, Verfahren zur Herstellung eines Latentwärmespeicherkörpers, Verfahren zur Aufheizung eines Wärmespeichermaterials und Wärmespeichervorrichtung

2. Ansprüche: 22, 26-28 (teilweise, insofern von Anspruch 22 abhängig)

Verfahren zur Herstellung eines Latentwärmespeichers auf Paraffinbasis



Intern. ales Aldenzeichen
PCT/EP 99/01809

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5630961 A	20-05-1997	US 5424519 A AU 5919996 A WO 9636200 A AU 8071394 A CA 2172255 A EP 0720638 A FI 961267 A JP 9503801 T NO 961121 A WO 9508601 A	13-06-1995 29-11-1996 14-11-1996 10-04-1995 30-03-1995 10-07-1996 08-05-1996 15-04-1997 21-05-1996 30-03-1995
WO 9853264 A	26-11-1998	DE 19813562 A AU 7428998 A	26-11-1998 11-12-1998
WO 9508601 A	30-03-1 99 5	US 5424519 A AU 8071394 A CA 2172255 A EP 0720638 A FI 961267 A JP 9503801 T NO 961121 A US 5630961 A	13-06-1995 10-04-1995 30-03-1995 10-07-1996 08-05-1996 15-04-1997 21-05-1996 20-05-1997
WO 9735942 A	02-10-1997	US 5804266 A AU 2589997 A EP 0902818 A JP 10067981 A NZ 331894 A	08-09-1998 17-10-1997 24-03-1999 10-03-1998 29-07-1999

This Page Blank (usp....